修士論文

T2K 実験新型ニュートリノ検出器のためのシンチレータキューブ 品質検査システムの開発

> 京都大学 理学研究科 物理学・宇宙物理学専攻 物理学第二教室 高エネルギー物理学研究室

> > 学生番号 0530-31-4286

谷 真央

2021年1月27日

概要

T2K 実験は, J-PARC 加速器で生成されたニュートリノビームを,生成点から 280 m の位置 に置かれた前置検出器および 295 km 離れた後置検出器スーパーカミオカンデで測定する長基線 ニュートリノ振動実験であり,ニュートリノにおける CP 対称性の破れの発見等を目標としている.

ニュートリノにおける CP 対称性の破れの検証のために,ニュートリノ・原子核反応の不定性 の削減が重要課題であり,これを解決するため前置検出器のアップグレードが行われる.その際 に新たに導入される Super FGD は,約1 cm³のキューブ状のプラスチックシンチレータを 3 次元 方向に約 200 万個並べたニュートリノ検出器であり,ニュートリノ反応で生成される荷電粒子に よるシンチレーション光を,各シンチレータキューブに 3 方向から開けられた穴に通した波長変 換ファイバーと光検出器 MPPC で読み出す.従来の飛跡検出器 FGD に比べ,大角度に散乱した 荷電粒子の飛跡や,低運動量粒子の短い飛跡に対しても高い感度をもつ.

Super FGD を構成するシンチレータキューブは製造時に形状の個体差が生じる.特に,大き さには約 20 µm,ファイバーを通す穴の位置には約 80 µm のばらつきがある.このシンチレータ キューブを 3 次元的に大量に積層し Super FGD を組み上げる際,単に並べるだけでは穴の位置が 揃わず全てのファイバーを通すことができないという問題が生じる.そこで組み上げる前に形状 について品質検査を行う必要がある.現在,人の手による品質検査が行われているが,この検査 では定量的な評価が行えず,また膨大な時間と労働力が必要になるという問題がある.

そこで、シンチレータキューブを撮影し、その画像解析に基づいて自動で品質検査を行う手 法を開発した.まず、再現性の高いシンチレータキューブ撮影台の製作と、1 つのシンチレータ キューブにつき5秒程度の短時間で6 面の撮影、画像解析、選別までを自動で行う検査システム を開発した.シンチレータキューブの大きさと穴の位置を 10 μm 程度の精度で抽出し、それをも とに使用可能なシンチレータキューブを選別する独自の画像解析アルゴリズムを開発し、試運転 により有用性を実証した.

さらに、現在、進行中の検出器の組み上げ手法ではシンチレータキューブとファイバーが互い に支え合うような状態となり、ファイバーに大きな応力がかかり折れてしまうおそれがある.そ のため、薄いシートにシンチレータキューブを並べて固定し板状にしたものを積層し、最後にファ イバーを通すという新しい組み上げ手法を開発している.この手法ではシンチレータキューブが 固定され独立には動かないので、ファイバーに大きな応力がかからないことが期待される.ただ し、はじめにシンチレータキューブを固定してしまうので、予めそれらの穴の位置を揃えなけれ ばファイバーを通すことができない.そこで、開発した自動システムによる品質検査の結果をも とに、隣り合うシンチレータキューブでの穴の位置が揃うような並べ方を検証した.

シンチレータキューブを,穴の位置のズレの傾向によって分類し,ズレの傾向の近いシンチ レータキューブを同じ列に並べることでファイバーが通りやすくなると考えられる.適切な分類 を行うことで,シンチレータキューブの穴の位置が揃い,全ての穴にファイバーを通すことができ ることをトイモンテカルロシミュレーションによって確認した.また実際にシンチレータキュー ブを本検査システムで検査・分類し,分類にしたがって組み上げの際の基本単位となる8×8個の シンチレータキューブのセットを5個製作すると,これら全てで穴の位置が揃い,全てのファイ バーを通すことができた.

目 次

第1章	ニュートリノ	1
1.1	ニュートリノ	1
1.2	ニュートリノ振動	1
1.3	これまでのニュートリノ振動実験	4
1.4	ニュートリノの未解決問題....................................	5
笠の辛		0
- 年		ð
2.1	12K 美験	8
2.2		8
	2.2.1 J-PARC	8
	2.2.2 ニュートリノビームの生成	9
	2.2.3 Off axis 法	9
2.3	前置検出器	11
	2.3.1 INGRID	11
	2.3.2 ND280	11
	2.3.3 WAGASCI / Baby MIND 検出器	12
2.4	後置検出器 スーパーカミオカンデ...................................	14
2.5	T2K のビームエネルギーにおけるニュートリノ反応	15
2.6	T2K 実験のこれまでの測定結果	17
2.7	T2K 実験の今後の課題	18
	2.7.1 ND280 アップグレード計画	19
弗3草	Super FGD	22
3.1	Super FGD	22
	3.1.1 プラスチックシンチレータキューブ	22
	3.1.2 波長変換ファイバー	23
	3.1.3 光検出器 MPPC	24
	3.1.4 信号読み出しのエレクトロニクス	25
3.2	期待される性能	
3.3	シンチレータキューブ組み上げまでの流れ	27
	3.3.1 シンチレータキューブの品質検査	27
	3.3.2 釣り糸を用いた仮組み上げ	28

3.4	シンチレータキューブ組み上げの現状・問題点..............	29			
	3.4.1 現在の組み上げにおける懸念事項	30			
	3.4.2 画像解析を用いた品質検査,超音波溶着によるシンチレータキューブの組み上げ	31			
第4章	シンチレータキューブ品質検査システム開発 3				
4.1	検査システムの概要				
4.2	検査システムに要求される性能	34			
4.3	検査システムの全体像	35			
4.4	キューブ撮影台の開発	37			
	4.4.1 回転円盤	37			
	4.4.2 キューブ台座	38			
4.5	必要となるハードウェアとその制御................................	42			
	4.5.1 カメラ	42			
	4.5.2 ステッピングモーター	42			
	4.5.3 サーボモーター	44			
	4.5.4 Arduino を用いたモーター類の制御	46			
4.6	検査システムの組み上げ	47			
第5章	画像解析ソフトウェアの開発 50				
5.1	画像解析の概要				
5.2	画像処理ライブラリ OpenCV とキューブ画像の取得............	51			
5.3	OpenCV 標準関数による画像処理	51			
	5.3.1 画像の前処理	52			
	5.3.2 キューブの輪郭検出	53			
	5.3.3 ハフ変換を用いた図形検出................................	54			
5.4	シンチレータキューブ検査のための詳細な画像解析	58			
	5.4.1 画像の回転補正	59			
	5.4.2 表面の出っ張りの検出	60			
	5.4.3 穴の縁の円フィット	61			
	5.4.4 パラメータ抽出	66			
5.5	撮影条件に合わせたパラメータの補正.................................	66			
5.6	測定精度の評価	68			
第6章	検査システムの試運転と測定したパラメータの評価 72				
6.1	検査システムの試運転	72			
	6.1.1 ロシアにて検査済のキューブを用いた試運転	72			
	6.1.2 未検査キューブを用いた試運転	74			
6.2	超音波溶着の際にパラメータのばらつきが及ぼす影響	75			
	6.2.1 トイモンテカルロシミュレーションによる検証	78			

第7章	シンチレータキューブの並べ方の最適化	83
7.1	超音波溶着のための並べ方の最適化...............................	83
7.2	穴の位置のばらつきを考慮したキューブの間隔の決定	83
7.3	ファイバーを通すためのキューブの並べ方に関する設計............	87
7.4	トイモンテカルロシミュレーションを用いた並べ方の最適化	89
	7.4.1 水平方向の穴の位置の 16 通りの分類	89
	7.4.2 水平方向の穴の位置の 64 通りの分類	91
7.5	実際のキューブを用いた並べ方の検証...............................	92
	7.5.1 キューブを並べるためのジグの準備	92
	7.5.2 検査システムによるキューブの分類	94
	7.5.3 キューブの検査・分類と, 整列の結果	96
第8章	結論	102
	謝辞	103
	参考文献	105
付録A	モーターの動作原理	110
A.1	5 相ステッピングモーターの動作原理	110

第1章 ニュートリノ

1.1 ニュートリノ

ニュートリノは中性レプトンであり、4つの相互作用のうち重力相互作用と弱い相互作用のみ行う. ニュートリノは原子核のβ崩壊における電子のエネルギースペクトルが連続であることから、1930年 にパウリによってその存在が予言された^[1]. その後1956年にライネスとコーワンによって原子炉から の反電子ニュートリノが初めて検出され^[2],また1962年にはレーダーマン、シュワーツ、シュタイン バーガーにより、π中間子の崩壊によって生成されるミューニュートリノの存在が確かめられた^[3]. さ らに 2000年には DONUT実験によってタウニュートリノが発見された^[4]. 現在では、標準模型におけ るレプトンはこれら3世代のニュートリノとそのフレーバーに対応する3世代の荷電レプトンによって 構成される.

1.2 ニュートリノ振動

標準模型においてニュートリノは質量をもたないとされているが、1958年にポンテコルボによって ^[5]、1962年に牧二郎、中川昌美、坂田昌一らによって^[6]、仮にニュートリノが質量をもつ場合、時間発 展にともない自身のフレーバーを周期的に変化させる現象(ニュートリノ振動)が起こりうることが示 された.

ニュートリノが質量をもつとき,ニュートリノの質量の固有状態 $|\nu_i\rangle$ (*i* = 1,2,3) とフレーバーの固 有状態 $|\nu_l\rangle$ (*l* = *e*, μ, τ) は 3 × 3 ユニタリ行列 U_{li} によって以下のように関係づけられる.

$$|\nu_l\rangle = \sum_{i=1,2,3} U_{li} |\nu_i\rangle.$$
(1.1)

このユニタリ行列は提唱者の名前をとって Pontecorvo-Maki-Nakagawa-Sakata (PMNS) 行列と呼ばれる. 行列の各成分は混合角 $\theta_{12}, \theta_{13}, \theta_{23},$ 複素位相 δ を用いて以下のように表される.

$$U = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & c_{23} & s_{23} \\ 0 & -s_{23} & c_{23} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} c_{13} & 0 & s_{13}e^{-i\delta} \\ 0 & 1 & 0 \\ -s_{13}e^{i\delta} & 0 & c_{13} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} c_{12} & s_{12} & 0 \\ -s_{12} & c_{12} & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$
$$= \begin{pmatrix} c_{12}c_{13} & s_{12}c_{13} & s_{13}e^{-i\delta} \\ -s_{12}c_{23} - c_{12}s_{23}s_{13}e^{i\delta} & c_{12}c_{23} - s_{12}s_{23}s_{13}e^{i\delta} & s_{23}c_{13} \\ s_{12}s_{23} - c_{12}c_{23}s_{13}e^{i\delta} & -c_{12}s_{23} - s_{12}c_{23}s_{13}e^{i\delta} & c_{23}c_{13} \end{pmatrix}, \qquad (1.2)$$

第1章 ニュートリノ

この行列において s_{ij}, c_{ij} はそれぞれ $\sin \theta_{ij}, \cos \theta_{ij}$ を意味している.また複素位相 δ は, $\delta \neq 0, \pi$ である場合にレプトンにおいて CP 対称性の破れを引き起こすことから CP 位相とも呼ばれ、しばしば δ_{CP} と書かれる.

以下,ニュートリノ振動について考える.

エネルギー E_iをもつニュートリノ質量固有状態 | ν_i(t))の時間発展は以下のシュレディンガー方程式

$$i\frac{\partial}{\partial t}|\nu_{i}(t)\rangle = \mathscr{H}|\nu_{i}(t)\rangle$$

= $E_{i}|\nu_{i}(t)\rangle$ (1.3)

を解くことにより,

$$|\nu_i(t)\rangle = e^{-iE_it} |\nu_i(0)\rangle = e^{-iE_it} |\nu_i\rangle$$
(1.4)

と表される.このときフレーバー固有状態 |u_l(t)) の時間発展は以下のようになる.

$$\begin{aligned}
\nu_{l}(t)\rangle &= \sum_{i}^{i} U_{li} |\nu_{i}(t)\rangle \\
&= \sum_{i}^{i} U_{li} e^{-iE_{i}t} |\nu_{i}\rangle \\
&= \sum_{i}^{i} U_{li} e^{-iE_{i}t} \sum_{l'} (U^{\dagger})_{il'} |\nu_{l'}\rangle \\
&= \sum_{i,l'}^{i} U_{li} e^{-iE_{i}t} U^{*}_{l'i} |\nu_{l'}\rangle.
\end{aligned}$$
(1.5)

ここで、時間 t の間にニュートリノが真空中を距離 L だけ飛行し、そのフレーバーが α から β へ遷移 する場合を考える. このような遷移の不変振幅 $\langle \nu_{\alpha}(0) | \nu_{\beta}(t = L) \rangle$ は次のように書ける.

$$\langle \nu_{\alpha}(0) | \nu_{\beta}(t=L) \rangle = \left\langle \nu_{\alpha}(0) \left| \sum_{i,l'} U_{\beta i} U_{l'i}^{*} e^{-iE_{i}L} \right| \nu_{l'}(0) \right\rangle$$

$$= \sum_{i,l'} U_{\beta i} U_{l'i}^{*} e^{-iE_{i}L} \left\langle \nu_{\alpha}(0) | \nu_{l'}(0) \right\rangle$$

$$= \sum_{i} U_{\beta i} U_{\alpha i}^{*} e^{-iE_{i}L}.$$

$$(1.6)$$

ニュートリノは質量が十分小さいことから、そのエネルギー E_i について以下の近似が成り立つ.

$$E_i = \sqrt{p_i^2 + m_i^2} \simeq p_i + \frac{m_i^2}{2p_i} \simeq p + \frac{m_i^2}{2E},$$
(1.7)

ここで m_i , p_i はそれぞれニュートリノ質量固有状態 $|\nu_i\rangle$ に対応する質量とその運動量を表し, p, Eは t = Lで測定されるニュートリノの運動量およびエネルギーである. この遷移が生じる確率 $P(\nu_{\alpha} \rightarrow \nu_{\beta})$ は不変振幅 $\langle \nu_{\alpha}(0) | \nu_{\beta}(t = L) \rangle$ を用いて以下のように書ける.

$$P(\nu_{\alpha} \to \nu_{\beta}) = \left| \langle \nu_{\alpha}(0) | \nu_{\beta}(t=L) \rangle \right|^{2}$$

$$= \left(\sum_{i} U_{\beta i} U_{\alpha i}^{*} e^{-i\left(p + \frac{m_{i}^{2}}{2E}\right)L} \right) \left(\sum_{j} U_{\beta j} U_{\alpha j}^{*} e^{-i\left(p + \frac{m_{j}^{2}}{2E}\right)L} \right)^{*}$$

$$= \sum_{i} U_{\beta i} U_{\alpha i}^{*} e^{-i\left(p + \frac{m_{i}^{2}}{2E}\right)L} (U_{\beta i} U_{\alpha i}^{*})^{*} e^{+i\left(p + \frac{m_{i}^{2}}{2E}\right)L}$$

$$+ \sum_{i \neq j} U_{\beta i} U_{\alpha i}^{*} e^{-i\left(p + \frac{m_{i}^{2}}{2E}\right)L} (U_{\beta j} U_{\alpha j}^{*})^{*} e^{+i\left(p + \frac{m_{j}^{2}}{2E}\right)L}$$

$$= \sum_{i} U_{\beta i} U_{\alpha i}^{*} (U_{\beta i} U_{\alpha i}^{*})^{*} + \sum_{i \neq j} U_{\beta i} U_{\alpha i}^{*} (U_{\beta j} U_{\alpha j}^{*})^{*} e^{-i\frac{\Delta m_{ij}^{2}L}{2E}}, \qquad (1.8)$$

ここで $\Delta m_{ij}^2 = m_i^2 - m_j^2$ であり、ふたつのニュートリノ質量固有状態に対しそれらの質量の二乗差を意味する.この式の第2項はさらに以下のように計算される.

$$\begin{split} \mathfrak{R} \, 2\,\mathfrak{P} = \sum_{i>j} \left\{ U_{\beta i} U_{\alpha i}^{*} \left(U_{\beta j} U_{\alpha j}^{*} \right)^{*} e^{-i\frac{\Delta m_{ij}^{2}L}{2E}} + U_{\beta j} U_{\alpha j}^{*} \left(U_{\beta i} U_{\alpha i}^{*} \right)^{*} e^{-i\frac{\Delta m_{ij}^{2}L}{2E}} \right\} \\ &= \sum_{i>j} \left\{ U_{\beta i} U_{\alpha i}^{*} \left(U_{\beta j} U_{\alpha j}^{*} \right)^{*} e^{-i\frac{\Delta m_{ij}^{2}L}{2E}} + \left(U_{\beta i} U_{\alpha i}^{*} \left(U_{\beta j} U_{\alpha j}^{*} \right)^{*} e^{-i\frac{\Delta m_{ij}^{2}L}{2E}} \right)^{*} \right\} \\ &= \sum_{i>j} 2 \operatorname{Re} \left\{ U_{\beta i} U_{\alpha i}^{*} \left(U_{\beta j} U_{\alpha j}^{*} \right)^{*} e^{-i\frac{\Delta m_{ij}^{2}L}{2E}} \right\} \\ &= \sum_{i>j} \left\{ 2 \operatorname{cos} \left(\frac{\Delta m_{ij}^{2}L}{2E} \right) \operatorname{Re} (U_{\beta i} U_{\alpha i}^{*} U_{\beta j}^{*} U_{\alpha j}) - 2 \operatorname{sin} \left(\frac{\Delta m_{ij}^{2}L}{2E} \right) \operatorname{Re} (i U_{\beta i} U_{\alpha i}^{*} U_{\beta j}^{*} U_{\alpha j}) \right\} \\ &= \sum_{i>j} \left\{ 2 \operatorname{Re} (U_{\beta i} U_{\alpha i}^{*} U_{\beta j}^{*} U_{\alpha j}) - 2 \operatorname{sin} \left(\frac{\Delta m_{ij}^{2}L}{2E} \right) \operatorname{Re} (i U_{\beta i} U_{\alpha i}^{*} U_{\beta j}^{*} U_{\alpha j}) \right\} \\ &- 4 \operatorname{sin}^{2} \left(\frac{\Delta m_{ij}^{2}L}{4E} \right) \operatorname{Re} (U_{\beta i} U_{\alpha i}^{*} U_{\beta j}^{*} U_{\alpha j}) + 2 \operatorname{sin} \left(\frac{\Delta m_{ij}^{2}L}{2E} \right) \operatorname{Im} (U_{\beta i} U_{\alpha i}^{*} U_{\beta j}^{*} U_{\alpha j}) \right\}.$$
(1.9)

以上より,振動確率 $P(\nu_{\alpha} \rightarrow \nu_{\beta})$ は以下のように表される.

$$P(\nu_{\alpha} \rightarrow \nu_{\beta}) = \sum_{i} U_{\beta i} U_{\alpha i}^{*} (U_{\beta i} U_{\alpha i}^{*})^{*} + \sum_{i>j} 2 \operatorname{Re}(U_{\beta i} U_{\alpha i}^{*} U_{\beta j}^{*} U_{\alpha j})$$

$$- 4 \sum_{i>j} \sin^{2} \left(\frac{\Delta m_{ij}^{2} L}{4E}\right) \operatorname{Re}(U_{\beta i} U_{\alpha i}^{*} U_{\beta j}^{*} U_{\alpha j}) + 2 \sum_{i>j} \sin \left(\frac{\Delta m_{ij}^{2} L}{2E}\right) \operatorname{Im}(U_{\beta i} U_{\alpha i}^{*} U_{\beta j}^{*} U_{\alpha j}).$$

$$= \delta_{\alpha\beta}$$

$$- 4 \sum_{i>j} \sin^{2} \left(\frac{\Delta m_{ij}^{2} L}{4E}\right) \operatorname{Re}(U_{\beta i} U_{\alpha i}^{*} U_{\beta j}^{*} U_{\alpha j}) + 2 \sum_{i>j} \sin \left(\frac{\Delta m_{ij}^{2} L}{2E}\right) \operatorname{Im}(U_{\beta i} U_{\alpha i}^{*} U_{\beta j}^{*} U_{\alpha j}).$$
(1.10)

第1章 ニュートリノ

ここで,飛行時間 t = L に依存しない項について,フレーバーの変化はないと考えられるので以下の ようにクロネッカーのデルタでおいた¹.

$$\sum_{i} U_{\beta i} U_{\alpha i}^* (U_{\beta i} U_{\alpha i}^*)^* + \sum_{i>j} 2 \operatorname{Re}(U_{\beta i} U_{\alpha i}^* U_{\beta j}^* U_{\alpha j}) = \delta_{\alpha \beta}.$$
(1.14)

式 1.10 のように,ニュートリノ振動確率は PMNS 行列 U, 質量二乗差 Δm_{ij}^2 , 距離とエネルギーの比 E/L に依存する. これらのうち E/L は観測するニュートリノによって決定するパラメータであり, 測 定すべきパラメータは PMNS 行列を構成する 3 つの混合角 θ_{12} , θ_{23} , θ_{13} と複素位相 δ_{CP} , そして 2 つ の質量二乗差 Δm_{21}^2 , Δm_{32}^2 である². これらをまとめてニュートリノ振動パラメータとも呼ぶ.

1.3 これまでのニュートリノ振動実験

ニュートリノ振動は 1998 年にスーパーカミオカンデでの大気ニュートリノ観測によって発見された ^[7].図 1.3 に示した測定された大気ニュートリノの天頂角分布を見ると,ニュートリノ振動を仮定しな い場合のシミュレーションと比較して ν_μ が減少していることがわかる.その後,2001 年に公表された 太陽ニュートリノ観測実験 SNO (Sudbury Neutrino Obserbatory) での観測^[8] により,太陽より飛来 するニュートリノがシミュレーションと比較して少ない問題(太陽ニュートリノ問題)がニュートリノ 振動で説明できるということが解明された.これらの結果より,ニュートリノが質量をもつことが明ら かとなり,以後世界各地でニュートリノ振動パラメータの測定が行われるようになった.各パラメータ の測定の現状は以下のとおりである.また現在の測定値を表 1.1 にまとめた.

 ・ θ₁₂, Δm²₂₁: スーパーカミオカンデおよび SNO での太陽ニュートリノ観測や, KamLAND^[9] に より原子炉から飛来する反電子ニュートリノがニュートリノ振動によって消失する事象を観測す ることによって測定が行われている。

¹PMNS 行列 U のユニタリ条件

$$\sum_{i} U_{\beta i} (U^{\dagger})_{i\alpha} = \delta_{\beta \alpha} \tag{1.11}$$

と、この式において α と β を入れ替えた式の積をとると、左辺は

$$\sum_{i} U_{\beta i} (U^{\dagger})_{i\alpha} \sum_{j} U_{\alpha j} (U^{\dagger})_{j\beta} = \sum_{i} U_{\beta i} U^{*}_{\alpha i} \sum_{j} U_{\alpha j} U^{*}_{\beta j}$$

$$= \sum_{i} U_{\beta i} U^{*}_{\alpha i} U_{\alpha i} U^{*}_{\beta i} + \sum_{i>j} \left\{ U_{\beta i} U^{*}_{\alpha i} U_{\alpha j} U^{*}_{\beta j} + U_{\beta j} U^{*}_{\alpha j} U_{\alpha i} U^{*}_{\beta i} \right\}$$

$$= \sum_{i} U_{\beta i} U^{*}_{\alpha i} (U_{\beta i} U^{*}_{\alpha i})^{*} + \sum_{i>j} 2 \operatorname{Re}(U_{\beta i} U^{*}_{\alpha i} U^{*}_{\beta j} U_{\alpha j}) \qquad (1.12)$$

となる.また、右辺についてはクロネッカーのデルタの定義より

$$\delta_{\beta\alpha}\delta_{\alpha\beta} = \delta_{\alpha\beta} \tag{1.13}$$

であるので,式1.14 が成り立つことがわかる.

$$\Delta m_{31}^2 = m_3^2 - m_1^2$$

= $m_3^2 - m_2^2 + m_2^2 - m_1^2$
= $\Delta m_{32}^2 - \Delta m_{21}^2$ (1.15)

であるから独立な質量二乗差は2つ.



図 1.1 スーパーカミオカンデで測定された大気ニュートリノのエネルギー・運動量ごとの 天頂角分布^[7]. 図中 e-like とあるものが電子ニュートリノ候補事象,μ-like とある ものがミューニュートリノ候補事象である.斜線部がニュートリノ振動を仮定しな い場合,実線が仮定する場合のシミュレーション結果,点が観測結果.

- ・ θ₂₃, |Δm²₃₂|: T2K 実験や NOνA 実験などの加速器ニュートリノ実験,スーパーカミオカンデ
 や IceCube 実験^[10] などの大気ニュートリノ実験によりミューニュートリノがニュートリノ振動
 によって消失する事象を観測することで測定が行われている。
- ・ θ₁₃: 2011年にT2K実験においてミューニュートリノが電子ニュートリノに変化する事象より
 sin² 2θ₁₃が有限値をとることが示唆されたのち,現在ではDaya-Bay実験,RENO実験,Double Chooz実験といった原子炉ニュートリノ実験により精密に測定されている.
- δ_{CP} :加速器を用いた長基線ニュートリノ振動実験により測定が行われている.ニュートリノにおいて CP 対称性が破れているかどうかは $\nu_{\mu} \rightarrow \nu_{e}$ と $\bar{\nu}_{\mu} \rightarrow \bar{\nu}_{e}$ を比較することで検証される.特に、両者の確率の差

$$P(\nu_{\mu} \to \nu_{e}) - P(\bar{\nu}_{\mu} \to \bar{\nu}_{e}) \tag{1.16}$$

をとると、 δ_{CP} の現れない項は打ち消し合い、 $\sin \delta_{CP}$ に比例する項のみが残るので、CP 対称性の 破れの検証が可能となる。2019年において T2K 実験は $\delta_{CP} \neq 0, \pi \& 2\sigma$ の信頼度で示唆していた ^[11]が、2020年の T2K のデータと NOvA のデータを組み合わせるとニュートリノの質量が順階層 (後述)の場合には 1 σ の範囲に $\delta_{CP} = \pi$ が含まれており、その値は未知である。

1.4 ニュートリノの未解決問題

前述のとおり標準模型においてニュートリノは質量をもたないとされる.しかし現在ではニュートリ ノ振動の発見により,ニュートリノが質量をもつことが明らかとなった.これによりニュートリノは標 準理論を超えた物理で記述されることが明確になり,それに伴い様々な未解決問題が残されている.

表 1.1 順階層および逆階層のときの各振動パラメータの最新測定結果^[12]. 最適値と,括 弧内に 3σの範囲を示した.

	順階層	逆階層	
$\sin^2 \theta_{12}$	$0.304\ (0.269 - 0.343)$	$0.304 \ (0.269 - 0.343)$	
$\sin^2 \theta_{23}$	0.573 (0.425 - 0.616)	0.575~(0.419 - $0.617)$	
$\sin^2 \theta_{13}$	0.02219 (0.02032 - 0.02410)	0.02238 ($0.02052 - 0.02428$)	
$\delta_{\mathrm{CP}}/\mathrm{rad}$	3.43 (2.09 - 6.44)	4.92 (3.36 - 6.14)	
$\Delta m_{21}^2/(10^{-5} {\rm eV}^2)$	7.42 (6.82 - 8.04)		
$\left \Delta m_{32}^2 \right / (10^{-3} \mathrm{eV}^2)$	$2.517 \ (2.435 - 2.598)$		

まずニュートリノの質量の起源がまだ解明されておらず,混合角を精密に測定することはニュートリノの質量について理解するために非常に重要である.また θ_{23} に関しては最大混合($\sin^2 \theta_{23} = 0.5$)である可能性が残されており,その場合にはレプトンの世代間において新たな対称性の存在が示唆されている^[13].

さらに,混合行列の複素位相 δ_{CP} の値は宇宙の物質反物質非対称性の謎を解明する上で特に重要なパ ラメータである.現在クォークにおける CP 対称性の破れは K 中間子や B 中間子を用いた様々な実験で 確認されているが,それだけでは宇宙の物質反物質非対称性を説明できないことが知られている^[14].そ こで,宇宙初期に重いニュートリノが崩壊しバリオン数を生成するレプトジェネシス機構の可能性が示 唆されている^[15].そのためにはレプトンにおける CP 対称性の破れが必要であり,ニュートリノ振動を 通して CP 対称性の破れを発見することはレプトジェネシス機構の解明のための重要な手がかりとなる.

またニュートリノ振動実験では各質量固有状態に対応する質量 m_1 , m_2 , m_3 の絶対値を求めることは できない.現在は太陽ニュートリノの測定により, $m_1 \ge m_2$ の大小関係のみ決定しているものの,真空 中のニュートリノ振動では質量二乗差の絶対値は測定可能であるがその符号を求めることはできず,図 1.2のように,ニュートリノの質量について $m_1 < m_2 < m_3$ である順階層と $m_3 < m_1 < m_2$ である逆階 層の 2 つの可能性が考えられている.階層性を決定することは δ_{CP} を測定しその値を決定する際にも必 要であり,地球の内部を通過したニュートリノにおけるニュートリノ振動について精密に測定すること で階層性を決定することができると考えられている.



図 1.2 ニュートリノの質量階層性^[16]. 左が順階層で右が逆階層. δ_{CP}の値に応じた各フ レーバーの混合の割合も同時に示されている.

第2章 T2K 実験

2.1 T2K 実験

T2K (Tokai to Kamioka) 実験は, 図 2.1 に示すように, 茨城県東海村にある大強度陽子加速器施設 (J-PARC) で生成されたニュートリノビームを, 施設内に置かれた前置検出器および 295 km 離れた岐阜 県神岡町にある後置検出器スーパーカミオカンデで測定する長基線ニュートリノ振動実験である. T2K では主に, ミューニュートリノ (または反ミューニュートリノ)の消失モードを用いた θ₂₃, |Δm²₃₂| の 測定, ミューニュートリノ (または反ミューニュートリノ) から電子ニュートリノ (または反電子ニュー トリノ) への振動モードを用いた δ_{CP} の測定が行われている.



図 2.1 T2K 実験の概要図^[18].

2.2 ニュートリノビーム

2.2.1 J-PARC

J-PARC (Japan Proton Acceelerator Research Comprex) は,図2.2 に示すような,3つの陽子加速器: 線形加速器 LINAC (Linear Accelerator),3 GeV シンクロトロン RCS (Rapid Cycling Synchrotron), 30 GeV シンクロトロン MR (Main Ring),および物質・生命科学実験施設,ハドロン実験施設、ニュー トリノ実験施設からなる複合研究施設である.ニュートリノビーム生成のための陽子ビームはまず負水 素イオン H⁻ として LINAC で 400 MeV まで加速されたのち,RCS に入射され,炭素薄膜に電子をは ぎ取られ陽子となる.RCS に先に入射された周回ビームに入射ビームを合わせることでビーム強度を上 げることができるが,はじめから正の電荷の粒子を LINAC で加速させ RCS の周回ビームに合わせよう とすると同一の磁場で 2 つの異なる軌道のビームを 1 つの軌道に乗せることはできないという問題があ る.そのため,負水素イオン H⁻ として RCS に入射し,1 つの軌道に乗せた後電子をはぎ取り陽子にす るという手法をとっている.陽子ビームは RCS で 3 GeV まで加速され,その後さらに MR で 30 GeV まで加速されたのちニュートリノビームラインに取り出され,ニュートリノビームを生成するための炭 素標的に入射される.陽子ビームは2.48秒ごとにスピルという単位で標的に打ち込まれており,さらに 各スピルは8つのバンチからなる.



図 2.2 J-PARC の全体図^[19].

2.2.2 ニュートリノビームの生成

炭素標的に入射された陽子はハドロン反応を起こし、 π 粒子をはじめとした様々なハドロンが生成される.その中でも、生成された荷電 π 粒子は3台の電磁ホーンが発生させる強力な磁場によって収束される. π^+ 粒子を収束する磁場が発生するように電磁ホーンに電流を流すと、収束された π^+ 粒子は下流の全長 94 m の崩壊領域内で、以下のようにミューオンとニュートリノに崩壊する(ニュートリノモード):

$$\pi^+ \to \mu^+ + \nu_\mu. \tag{2.1}$$

1.3 節で述べたように,ニュートリノにおける CP 対称性の破れの検証のためには $\nu_{\mu} \rightarrow \nu_{e} \geq \bar{\nu}_{\mu} \rightarrow \bar{\nu}_{e}$ を比較する必要があるので,反ニュートリノビームの生成も必要となる.電磁ホーンに流す電流の向き をニュートリノモードとは逆にすることで,磁場の向きを反対にして, π^{-} 粒子を収束することで以下のように反ニュートリノビームを得る (反ニュートリノモード):

$$\pi^- \to \mu^- + \bar{\nu}_\mu. \tag{2.2}$$

2.2.3 Off axis 法

T2K ではニュートリノ検出器をビーム軸からずれた角度で配置している.検出器をビーム中心軸上に 配置する方法を On axis 法といい,検出器をビーム軸からあえてずれた位置に配置する方法を Off axis 法という. 図 2.3 に T2K のビームラインの模式図を示す.



図 2.3 T2K ビームラインおよび検出器の配置の模式図^[20].

T2Kの利用するニュートリノビームのエネルギー E_{ν} は、ニュートリノの質量が十分軽いこと、ニュートリノが π 粒子の二体崩壊から生成されていることから以下のように求められる.

$$E_{\nu} = \frac{m_{\pi}^2 - m_{\mu}^2}{2(E_{\pi} - p_{\pi} \cos \theta_{\nu})},\tag{2.3}$$

ここで E_{π} , p_{π} , m_{π} はそれぞれ π 粒子のエネルギー,運動量,質量であり, m_{μ} はミューオンの質量, θ_{ν} は π 粒子とニュートリノの運動量のなす角である.図 2.4 左のように, θ_{ν} をゼロより大きな値にするこ とで, p_{π} に対して E_{ν} は平坦な分布になる.したがって π 粒子の運動量分布が幅をもっていても,図 2.4 右のようにエネルギー幅の小さいニュートリノビームを得ることができるようになる.

また式 1.10 からわかるようにニュートリノ振動確率はエネルギー E_{ν} と飛距離 L に依存している. T2K では炭素標的からスーパーカミオカンデまでの距離 295 km を考慮し,振動確率が最大となるエネルギー $E_{\nu} \sim 0.6$ GeV となるような Off axis 角 2.5° を採用している.



図 2.4 π粒子の運動量及び Off axis 角と得られるニュートリノのエネルギーの関係(左). また Off axis 角 0°, 2.0°, 2.5°のときのニュートリノビームのエネルギー分布(右下)と,各振動パラメータの値を仮定した場合のニュートリノ振動確率(右上,右中). NH, IH はそれぞれ順階層,逆階層を仮定していることを表す.

2.3 前置検出器

ニュートリノ振動パラメータを測定する上で,ニュートリノ・原子核反応の不定性およびニュートリ ノビームのフラックスの不定性が,系統誤差の主要因となっている.そのため,ニュートリノ振動が生 じる確率が十分小さく,ニュートリノ振動の効果を無視できるニュートリノ生成直後にその反応断面積 とエネルギー分布,フラックスを精密に測定することが重要である。T2K では炭素標的より 280 m 下流 に INGRID, ND280, WAGASCI / Baby MIND からなる前置検出器群を配置している.

2.3.1 INGRID

INGRID (Interactive Neutrino GRID) は図 2.5 のような,ニュートリノビーム軸上に配置された鉄 とプラスチックシンチレータからなるモジュールをビーム軸上の点を中心に鉛直方向および水平方向に 7 台ずつ並べた十字型の検出器であり,ニュートリノビームのプロファイルをモニターするのに用いる. 各モジュールは細長いシンチレータが縦横に 24 枚ずつ並べられたシンチレータトラッカー 11 層と厚さ 6.5 cm の鉄板 9 層のサンドイッチ構造をしており,周囲を veto トラッカーで覆われている.



図 2.5 on-axis 検出器 INGRID の概略図^[21]. 十字の中心部分がビーム軸に対応する.

2.3.2 ND280

後述するスーパーカミオカンデと同じ方向である Off axis 角 2.5°の位置に,図 2.6 に示す検出器群 ND280 が配置されている.これによりニュートリノビームのフラックス,エネルギー分布,原子核との 反応断面積を精密に測定し,測定結果とシミュレーションからスーパーカミオカンデで検出される事象 を精度よく予測する.

ND280 は電磁石と複数の検出器から構成されており、その構成要素は以下のとおりである^[22].

- UA1 magnet: ソレノイドコイルとヨーク等からなる,検出器全体に 0.2 Tの磁場を印加する大型常伝導電磁石.ニュートリノ反応で生成される荷電粒子の飛跡が曲がることにより,電荷と運動量が測定可能となる.かつて CERN において UA1 実験,NOMAD 実験にて使用されており^[23],CERN より寄贈されたものである.
- P0D (π⁰ Detector): 厚さ 0.6 mm の鉛薄膜層とシンチレータの層,水標的層からなるシンチレータトラッカーである。特に水標的での π⁰ 生成断面積の測定が可能であり、スーパーカミオカンデにおける電子ニュートリノ出現事象測定の際にバックグラウンドとなる、終状態に荷電レプトンが生成されない(中性カレント) π⁰ 生成反応の測定に用いられる。
- FGD (Fine Grained Detector):断面積約1×1 cm²の棒状シンチレータを鉛直方向に並べた層と水平方向に並べた層が交互に配置された構造をもつ、ND280の主なニュートリノ反応標的でもあるシンチレータトラッカーである.FGD内で生じたニュートリノ反応から放出される荷電粒子は主にこのFGDとガス検出器 TPCによって飛跡再構成が行われる.FGDは後述する3台のTPCの間に1台ずつ設置されており、上流側であるFGD1は30層のシンチレータからなるが、下流側であるFGD2は14層のシンチレータ層と6層の水標的層からなる.このためFGD2においてはニュートリノと水の反応断面積が測定可能である.
- TPC (Time Projection Chamber): 2台のFGDの前後と間に合計3台設置されており、 FGD内で生じたニュートリノ反応で生成された荷電粒子が入射すると、UA1 magnet が印加する 磁場によって曲げられた飛跡を検出することで荷電粒子の電荷、運動量を測定する.また荷電粒 子のエネルギー損失を測定することにより、粒子識別を行うことができる.
- ECAL (Electromagnetic Calorimeter): P0Dの周囲, TPC および FGDの周囲と, ND280 の最下流部に配置されている電磁カロリメータ.ニュートリノ反応で生成される電子とγ線によ る電磁シャワーを検出し,エネルギーを測定する.各モジュールは鉛層とシンチレータ層のサン ドイッチ構造となっている.
- SMRD (Side Muon Range Detector): UA1 magnet のヨークは厚さ 48 mm の鉄板 16 枚を 17 mm ずつ隙間をあけて鉛直方向に積層した構造をしており、この隙間の一部に厚さ 7 mm のシ ンチレータが挿入されている.これらのシンチレータ群は SMRD と呼ばれ、ND280 内で大角度散 乱が生じた際に TPC に入射しなかったミューオンを測定するのに用いられている.

現在のND280 では主に FGD 内で生じたニュートリノ反応から放出される荷電粒子の飛跡を FGD 及び TPC で再構成する. ミューオンのような比較的長い飛跡を残すものに関しては, TPC によって精密 に測定が行われ, 陽子のような飛跡の短いものや反応点の再構成は主に FGD によって行われる.

2.3.3 WAGASCI / Baby MIND 検出器

ND280とは異なる角度である Off axis 角 1.5° の位置に, T2K-WAGASCI 実験で用いられる検出器群 が配置されている.



図 2.6 ND280の概略図^[17]. ECAL, UA1 magnet のソレノイドコイルおよびヨークを展開した様子.

T2K-WAGASCI 実験では、水を主な標的物質とし、3次元格子状にプラスチックシンチレータを並べた 構造の WAGASCI (Water Grid and Scintillator) モジュール、プラスチックシンチレータの多層構造をし たプロトンモジュール、これらの標的モジュールで生じたニュートリノ反応で生成したミューオンのうち ビーム軸に対して横方向に散乱したものの運動量を測定する Wall MRD (Muon Range Detector), ビー ム下流に配置された鉄コア電磁石を搭載したミューオン検出器 Baby MIND (Magnetized Iron Neutrino Detector) が用いられる.

ND280 では主な標的物質がプラスチックであるのに対し,WAGASCI では後述するスーパーカミオ カンデと同じ水を主な標的物質として利用していることから,ニュートリノ反応の測定に際し標的物質 の違いに起因する系統誤差を削減することができる.



2.4 後置検出器 スーパーカミオカンデ

スーパーカミオカンデ(SK)は, J-PARCから295 km離れた岐阜県飛騨市神岡鉱山内の地下1000 m に位置する水チェレンコフ検出器である.大統一理論のもとで予言されている陽子崩壊現象の探索や大 気ニュートリノおよび太陽ニュートリノの観測を常時行っているほか,T2Kの後置検出器としても用い られている.

直径 39.3 m,高さ 41.4 m の円筒型水タンクの中に 5 万トンの超純水が蓄えられており,タンクの壁 には約 13000 本の光電子増倍管が設置されている.また検出器内部は,水中で生じたニュートリノ反応 等により生成される荷電粒子のチェレンコフ光を検出する内水槽と,宇宙線ミューオンなど外部から直 接飛来する荷電粒子のチェレンコフ光を検出し veto としての役割をもつ外水槽に分かれている.実際の 物理測定に用いられる有効体積は,内水槽のさらに壁から 2 m 内側の領域で,約 2 万 2 千トンである. なお近年では,アルゴリズムの改良によって壁から 50 cm 内側の領域が有効体積として使用可能となっ ている ^[24].

ニュートリノ振動を測定する上で,ニュートリノのフレーバーを正しく識別することが重要である. SKではニュートリノ反応から生じる荷電レプトン(ミューオン,電子)の識別を高効率で行うことがで きる.図 2.8 に示すように,ミューオンは質量が大きく制動放射が起こりにくいため水中をまっすぐ進 み鋭いチェレンコフリングを描くが,電子の場合,電磁シャワーが生じることによりチェレンコフリン グはミューオンのそれと比べぼやけたものとなる.

2020 年 8 月に超純水に硫酸ガドリニウムが添加された(5 万トンの超純水に対し Gd 元素の重量比で 0.01 %).ガドリニウムは中性子を吸収し γ線を放出するという特性を持っており,この γ線の引き起 こす電磁シャワーを検出することで,ニュートリノ反応から生じる中性子の検出が行えるようになった. SK では検出した荷電粒子の電荷を特定することができないので,それがニュートリノによる反応で生 じたものなのか反ニュートリノによるものなのか区別できなかった.しかし反ニュートリノによる反応



(c) Kamioka Observatory, ICRR(Institute for Cosmic Ray Research), The University of Tokyo

図 2.8 SK で観測されたチェレンコフリング^[25]. 左がミューオンによるもので,右が電子によるもの.

のほうが中性子を放出する傾向が強く,中性子を検出することでニュートリノ反応と反ニュートリノ反応 応を統計的に区別することができるようになった.

2.5 T2Kのビームエネルギーにおけるニュートリノ反応

T2K のニュートリノビームは前述のように *E_ν* ~ 0.6 GeV がピークとなるようなエネルギーを採用している.このエネルギーに対応するドブロイ波長は約 1 fm であり,主にニュートリノと原子核またはニュートリノと原子核中の核子との反応が生じる.

反応がW[±]粒子によって媒介され、終状態に荷電レプトンが放出される反応を荷電カレント反応(CC: Charged Current)といい、Z⁰粒子によって媒介され、終状態に荷電レプトンではなくニュートリノが放出される反応を中性カレント反応(NC: Neutral Current)という.

以下に、T2Kのビームエネルギー領域で生じると考えられている主な反応について述べる.

荷電カレント準弾性散乱(CCQE: Charge Current Quasi Elastic)

T2K のビームのエネルギー領域では式 2.4 で表される CCQE 反応(図 2.9)が最も支配的な反応 であり、主な信号としている.

$$\nu_l + N \to l + N'. \tag{2.4}$$

ここで*l*は荷電レプトン, *N*, *N'*は核子を表している.ニュートリノの場合は中性子と反応して終 状態に陽子を放出し,反ニュートリノの場合は陽子と反応し終状態に中性子を放出する. CCQE はレプトンと核子の二体反応であり,ニュートリノの飛来する方向を仮定すると終状態のレプト ンのエネルギー,運動量,散乱角を測定することで,以下のようにニュートリノのエネルギーを再 構成することができる:

$$E_{\nu} = \frac{m_N E_l - m_l^2 / 2}{m_N - E_l + p_l \cos \theta_l},$$
(2.5)

ここで, m_N , m_l はそれぞれ核子,荷電レプトンの質量であり, E_l , p_l , θ_l はそれぞれ荷電レプトンのエネルギー,運動量,散乱角である.なおこの式では自由核子との散乱を表しているが,原子

第2章 T2K 実験

核中の核子との散乱の場合には,原子核内での核子の運動や原子核の束縛エネルギー *E*_b も考慮す る必要がある.



図 2.9 CCQE 反応.

• 2particle 2hole (2p-2h) 反応

2p-2h 反応(図2.10)は、T2Kの信号モードである CCQE 反応と似た反応であるが、核子2つが反応に関与し、終状態に荷電レプトンの他に核子が2つ放出される. CCQE 反応と 2p-2h 反応は実験的には、放出される核子でしか区別できないため、陽子を観測できない SK では、両者を区別することができず背景事象となる。2p-2h 反応を CCQE 反応と誤認するとニュートリノのエネルギーの再構成を正しく行うことができず、系統誤差の要因となる。また前置検出器においても、2p-2h 反応で放出される陽子は低運動量であり測定が非常に困難である。2p-2h 反応はその測定データが少ないため、正確な理論モデルの決定には至っておらず、SK における 2p-2h 反応の見積もりには大きな不定性が存在している。



図 2.10 2p-2h 反応.

• CC Resonance

ニュートリノと核子が共鳴を起こすことで中間状態に Δ 粒子が生成される反応である. Δ 粒子の 大部分は強い相互作用によって核子と π 粒子に崩壊する. Δ^+ や Δ^0 では 0.5% 程度は γ 線を放射 し陽子や中性子となる ^[27]. このとき π 粒子や γ 線の検出に失敗すると CCQE 反応と区別がつか

第2章 T2K 実験

なくなるため振動解析の際の系統誤差の要因となる.

$$\nu_l + N \to l + \Delta \to l + N' + \pi \; (\sharp \, \varkappa \, l \chi). \tag{2.6}$$

• CC Coherent Pion Production

ニュートリノから原子核に移行する運動量が小さく,対応するドブロイ波長が原子核の大きさ程 度である場合,原子核全体との反応が生じることがある.このような過程では原子核の状態は変 化せず終状態にπ粒子が生じる.放出されたπ粒子の検出に失敗すると CC Resonance と同様に CCQE 反応と区別がつかなくなる.

中性カレント散乱

前述のとおりニュートリノと核子または原子核が Z^0 粒子を介して相互作用する反応である.式 2.7 は、特に弾性散乱の場合の反応式である.このように終状態で荷電レプトンが生成されないた め反応の同定が難しい.また、終状態に π^{\pm} 粒子や π^0 粒子が放出される場合、 π^{\pm} の場合には μ^{\pm} と誤って検出したり、 π^0 の場合には崩壊で生成される 2γ の信号を電子によるものと誤認すると電 子ニュートリノの荷電カレント散乱と区別がつかなくなり、振動解析の際に背景事象となる.

$$\nu + N \to \nu + N \tag{2.7}$$

• 深非弾性散乱(Deep Inerastic Scattering)

数 GeV 程度のエネルギーの高いニュートリノでは,核子を構成するクォークと相互作用するよう になる.この場合,反応に関与したクォークの強い相互作用によって終状態に複数のハドロンが 生じるため CCQE 反応の背景事象にはなりにくい.

2.6 T2K 実験のこれまでの測定結果

T2K 実験開始時(2009 年 4 月)より 2020 年 2 月 12 日までに蓄積したデータ量(POT(Protons on Target)という単位が用いられ, 炭素標的に打ち込まれる陽子数で表される)およびこれまでのビーム強度を図 2.11 に示す. 2020 年 2 月 12 日までの蓄積されたデータ量はニュートリノモードで 1.99×10²¹ POT, 反ニュートリノモードで 1.65×10²¹ POT, 合計 3.64×10²¹ POT である.またビーム強度は 515kW にまで達している.

2020 年までのデータを用いた T2K での $\sin^2 \theta_{23}$ および Δm_{32}^2 (順階層,逆階層の場合は $|\Delta m_{31}^2|$), $\delta_{\rm CP}$ の測定結果を図 2.12 に示す.ベストフィットの値で $\sin^2 \theta_{23} = 0.546$ (1 σ の範囲: 0.50 – 0.57), $\Delta m_{32}^2 = 2.49$ (1 σ の範囲: 2.408 – 2.548) × 10⁻³ eV² である. $\delta_{\rm CP}$ については, 2019 年までの測定結果 では CP 対称性が成り立つ $\delta_{\rm CP} = 0, \pi$ は 95 % の確度で棄却されていたが,最新結果では 90% の確度で 棄却するに留まった.



図 2.11 T2K のこれまで蓄積したデータ量(POT, 左の目盛り)とこれまでのビーム強度 (kW, 右の目盛り). 赤の実線, 紫の実線はそれぞれニュートリノモード, 反ニュー トリノモードにおける POT を表し, 青の実線はそれらの合計の POT を表す. ま た赤の点, 紫の点はそれぞれニュートリノモード, 反ニュートリノモードでのビー ム強度を表す.



図 2.12 2020 年までのデータを用いた $\sin^2 \theta_{23}$ および Δm_{32}^2 (順階層,逆階層の場合は $|\Delta m_{31}^2|$)(左), $\delta_{\rm CP}$ (右)の測定結果.水色が順階層の場合,橙色が逆階層の場合. 縦軸は χ^2 が最小の点との差 $\Delta \chi^2$ である.

2.7 T2K 実験の今後の課題

T2K はこれまで世界最高精度でニュートリノ振動のパラメータを測定してきたが,ニュートリノにお ける CP 対称性の破れの検証のためには統計量が不十分である.そのため J-PARC では加速器のアップ グレードが行われる予定である.MR のビーム繰り返し周期を現在の 2.48 秒から 1.32 秒まで短くする ことで,ビーム強度を現在の 515 kW から 750 kW にまで向上させる計画である.このような短い繰り 返し周期を達成するために,2021 年に主電磁石システムのための電源が導入される.その後も段階的に ビームを強化し,2028 年までにビーム強度を 1.3 MW にまで高めることを目標としている.また,新た な後置検出器として,SKの8倍程度の有効体積をもつ水チェレンコフ検出器ハイパーカミオカンデの 建設が進められており,2027年の実験開始が予定されている.

2.7.1 ND280 アップグレード計画

統計量の増大に伴い,相対的に系統誤差の影響が大きくなる.とくに表 2.1 のようにニュートリノ原 子核反応の反応断面積の不定性に起因する系統誤差が大きい.これを削減するためには,前置検出器群 によるニュートリノ反応の精密測定が必須であるが,現行の ND280 は以下の問題を抱えている.これ らの問題の原因となっている現行の FGD での飛跡検出の様子を図 2.13 に示す.

- ・現行のND280における主なニュートリノ反応標的でありメイントラッカーであるFGDは、断面 積約1×1 cm²棒状のシンチレータを鉛直方向に並べた層と水平方向に並べた層をビーム軸に垂直 に交互に配置した構造であり、反応点や飛跡の再構成のためには、鉛直方向の層と水平方向の層に 少なくとも3層ずつ、合計6層以上のシンチレータでヒットが検出される必要がある。したがっ て、前方に散乱した荷電粒子の飛跡は多くの層にヒットを残すと考えられるので、検出器の感度は 高くなる一方、荷電粒子が大角度で散乱され、散乱角が棒状のシンチレータに平行な角度に近くな るほど多くの層にヒットを残すことができず、それらに対する感度は低くなる。後置検出器のSK は全方向に対してほぼ一様な感度をもつので、ND280の結果からSKで観測されるイベントを予 測する際に、この違いが系統誤差の要因となる。
- FGD は上記のような構造をしているため,前方散乱であっても再構成のためには6層分(約6 cm)
 以上の飛跡が必要である.陽子の場合,エネルギー損失から計算すると運動量で約600 MeV/cに
 相当する.そのため600 MeV/c未満の低運動量の陽子に対する感度が著しく小さくなる.また横方向に散乱したものに対してはさらに感度が落ちる.
- 電子ニュートリノの反応で生じる電子は検出器内で電磁シャワーを起こす.またπ⁰粒子が2本の ガンマ線に崩壊したとき、これらのガンマ線も電磁シャワーを起こす.電子ニュートリノの反応 を再構成する際、FGDではガンマ線からの電磁シャワーを電子によるものと区別することが難し く、外部からのガンマ線による背景事象の混入が原因で電子ニュートリノ反応を正確に測定るこ とが難しいという問題がある.
 - 表 2.1 SK においてチェレンコフリングが1つ検出される事象に対する主な系統誤差と全体の系統誤差(単位は%).

	ミューニュ	ートリノ事象	電子ニュー	-トリノ事象
	νモード	<i> </i>	νモード	<i> </i>
フラックスおよび反応断面積への制限	2.1	2.3	2.0	2.3
前置検出器で制限しきれない反応断面積の不定性	0.6	2.5	3.0	3.6
SK 検出器および SK での 2 次反応の不定性	2.1	1.9	3.1	3.9
全体の系統誤差	3.0	4.0	4.7	5.9



図 2.13 現行 FGD での飛跡検出の概念図.現行 FGD は棒状のシンチレータが垂直方向と 水平方向に並べられており、大角度に散乱した粒子、低運動量の粒子の検出が困 難である.

これらの問題を解決するため,ND280のアップグレードが計画されている.ND280アップグレード では現行のND280のP0Dの部分をニュートリノ反応標的であり検出器であるSuper FGDと,その上下 に2台設置されるHigh Angle TPC,これらの検出器を囲うように設置されるTime of Flight 検出器で 置き換える^[28].Super FGDと High Angle TPCを導入したときのND280のトラッカー部分を図2.14 に示す.

• Super FGD

大きさ約1 cm³のプラスチックシンチレータキューブを3次元方向に約200万個並べた直方体型 のニュートリノ検出器である.ニュートリノ反応で生成される荷電粒子によるシンチレーション 光を,波長変換ファイバーおよび光検出器 MPPC で読み出す.従来のFGD に比べ,大角度に散 乱した荷電粒子の飛跡にも感度があり,また低運動量粒子の3 cm 程度までの短い飛跡も検出可能 となる.さらに電磁シャワーを高い位置分解能で再構成することで,電子ニュートリノ反応によ る電磁シャワーをガンマ線によるものと高確率で区別できる.詳細は第3章で述べる.

• High Angle TPC

現在の ND280 に使用されている TPC のデザインを踏襲したものを Super FGD の上下に配置す ることで, Super FGD と併せて大角度に散乱した粒子の飛跡再構成を行う. 高抵抗薄膜電極を用 いた Micromegas 検出器^[29] が採用され,より短いトラックの検出が可能になるほか,フィールド ケージのデザインが見直され,より大角度に散乱した粒子,後方散乱した粒子の検出が可能となる.

• Time of Flight 検出器

図 2.15 のように, Super FGD と High Angle TPC を覆う6つの面に,大きさ200×1×12cm³ (側面),230×1×12cm³ (ビーム上流部・下流部)のシンチレータバーを並べた検出器である. Super FGD 内でニュートリノ反応が生じてから,生成された荷電粒子がシンチレータバーを通過 するまでの時間差を精密に記録し荷電粒子の速度を測定することで,より精度のよい粒子識別が 可能となる.また検出器外部から飛来する荷電粒子に対する veto としての役割ももつ.



図 2.14 ND280 アップグレード計画で新たに導入される Super FGD と High Angle TPC.



図 2.15 Super FGD と High Angle TPC を囲うように設置される Time of Flight 検出器.

第3章 Super FGD

3.1 Super FGD

2.7.1 節で述べたように,現行の ND280 における問題を解決するため,ND280 のアップグレード計画 が進められている.本章ではアップグレードの際に新たに導入される検出器のひとつである Super FGD について述べる.

図 3.1 に示す Super FGD は約1 cm³ のプラスチックシンチレータキューブを 192×184×56 個,3次 元方向に積層した直方体型のニュートリノ検出器である。各シンチレータキューブに3方向から波長変 換ファイバーを通し、シンチレータキューブ内部を通過した荷電粒子により生じるシンチレーション光 を集め、波長変換ファイバーの先端に取り付けられた光検出器 MPPC で読み出す。プラスチックシン チレータ自体がニュートリノ反応標的となり、内部で生じたニュートリノ反応で生成された荷電粒子の 3次元飛跡を再構成することができる。以下、検出器の構成要素について述べる。



図 3.1 Super FGD の概念図(左)とそれを構成するプラスチックシンチレータキューブ (右).

3.1.1 プラスチックシンチレータキューブ

シンチレータとして,図 3.1 右のような,約1×1×1 cm³の大きさのプラスチックシンチレータを 用いる.ポリスチレンに 1.5 %の PTP と 0.01 %の POPOP が添加されたものを材質としている.シン チレータキューブの表面には反射層が形成されており,これにより内部で生じたシンチレーション光の 収集効率を高めている.また隣接するシンチレータと光学的に分離し,シンチレータキューブ単位の高 い位置分解能での飛跡再構成を可能とする.この反射層は,成形されたシンチレータの表面を薬品処理 し発泡化させることで形成されている.発泡化させたシンチレータキューブの各面には 2 つの辺から約 3 mm のところに直径 1.5 mm のドリルで穴が開けられており,これらの穴に波長変換ファイバーを通すことで 3 方向から光を読み出す.

本章の後半でシンチレータキューブの製造,組み上げについて述べる.

3.1.2 波長変換ファイバー

シンチレータキューブ内で生じたシンチレーション光は波長変換ファイバーの最内部(コア)に入射 すると吸収され、より長い波長の光として等方的に放出される.これらのうち全反射条件を満たすもの がファイバー先端まで伝搬し、ファイバーの片方の先端に取り付けられた光検出器 MPPC で読み出され る. MPPC の有感領域に合うように光の波長を変換することにより、光の検出効率を高めている. Super FGD では現行の ND280 で用いているものと同じクラレ社の波長変換ファイバー Y-11 (200)^[30]を使用 する.このファイバーは壁面(クラッド)が屈折率の異なる材質 2 層で形成されており(マルチクラッ ド)、図 3.2 のように壁面が 1 層のファイバー(シングルクラッド)に比べ全反射の条件が緩くなる.シ ングルクラッドでは、ファイバー中心軸に対して放出される角度が 20.4°以下の光のみ全反射の条件を 満たし伝搬されるが、マルチクラッドではファイバー中心軸に対する放出角が 26.7° までの光が全反射 の条件を満たし伝搬される.このファイバーの特性を表 3.1 に示す.



図 3.2 シングルクラッドとマルチクラッドでの全反射条件の違い^[31].

項目	特徴
ファイバーの型	断面は円形,マルチクラッド
直径	1.0 mm
材質	コア:ポリスチレン
	クラッド(内層): アクリル樹脂(ポリメタクリル酸メチル樹脂)
	クラッド(外層):フッ素樹脂
屈折率	コア:1.59,クラッド(内層):1.49,クラッド(外層):1.42
密度 (g/cm ³)	コア:1.05, クラッド(内層):1.19, クラッド(外層):1.43
吸収波長のピーク	430 nm
発光波長のピーク	476 nm
減衰長	> 3.5 m

表 3.1 クラレ社 Y-11 (200)の特性

3.1.3 光検出器 MPPC

浜松ホトニクスが開発している MPPC^[33](Multi-Pixel Photon Counter)は、アバランシェフォトダ イオード(APD)という光検出器をマルチピクセル化した半導体検出器で、高い光子数計測能力をもつ. MPPC の概念図を図 3.3 に示す.

APD はしきい値となる電圧(ブレークダウン電圧)より高い逆バイアス電圧をかけたとき,光子が入 射するとそれにより生成される光電子が内部で雪崩増幅を起こすことにより,光量に関係なく飽和した 出力が発生する. APD のこのような状態をガイガーモードという. このときのゲインは10⁵ ~ 10⁶ 程度 にもなり,これにより1光子の微弱な信号でも高効率で検出可能となる. また,このような放電が継続 している間は光子の検出を行うことができないため,APD にクエンチング抵抗を直列接続することによ り,放電を短時間で停止し次の光子検出に備える.

このような APD とクエンチング抵抗の組を平面上に数千個並列接続したものが MPPC である.ある APD ピクセルで光子が検出されたときに出力される電荷 *Q_i* は、印加電圧 *V*、ブレークダウン電圧 *V*_{BD} を用いて以下のように表される.

$$Q_i = C(V - V_{\rm BD}), \ C \ t定数.$$
(3.1)

N 個の APD ピクセルで光子が検出されたときの MPPC 全体の出力電荷 Q は

$$Q = NQ_i \tag{3.2}$$

となる.このように,MPPCの出力は雪崩増幅が発生したピクセルの個数に比例するので,ピクセルの 密度を適切に選ぶことで非常に高い光子数計測能力を得ることができる.また MPPC は磁場の影響を 受けないので,ND280 内部でも使用可能である.

Super FGD の読み出しでは図 3.4 のような表面実装型の MPPC S13360-1325PE^[34] を使用する. Super FGD では狭いスペースに約 1 ch/cm² の高チャンネル密度で,約 6 万個という膨大な数の MPPC を設置する必要がある. そのため表面実装型の MPPC をプリント基板上に 8 × 8 個搭載したものを並べるという方法を採用する. この MPPC の特性を表 3.2 に示す.









図 3.4 MPPC S13360-1325PE の写真(左)と大きさ(右).

表 3.2 MPPC S13360-1325PE の特性. 温度 25°C のもと, ブレークダウン電圧より 5 V 高い電圧を印加したときの測定結果.

有効受光面サイズ	$1.3~\mathrm{mm}\times1.3~\mathrm{mm}$
ピクセルのピッチ	$25~\mu{\rm m}$
ピクセル数	2668
開口率	47 %
パッケージタイプ	表面実装型
ブレークダウン電圧	53 ± 5 V
感度が最大となる波長	$450~\mathrm{nm}$
光子検出効率	$25 \ \%$
ゲイン	$7.0 imes 10^5$
ダークカウント	$\sim 70~{\rm kcps}$
クロストーク率	1 %

3.1.4 信号読み出しのエレクトロニクス

Super FGD において MPPC の電気信号を読み出すための回路として CITIROC^[35](Cherenkov Imaging Telescope Integrated Read Out Chip)を用いる. この回路では,まず MPPC からの信号を 2 つの プリアンプで増幅し,ファストシェイパーとスローシェイパーにより波形整形を行う.ファストシェイ パーからの信号が予め定めたしきい値を超えたときにデータ取得のためのトリガーを発行する. このと きにファストシェイパーの信号から時間情報を得て,スローシェイパーの信号から電荷の情報を得る. CITIROC では 1 枚で 32 チャンネルの MPPC の読み出しを行うことができる. Super FGD では約 6 万 個という大量の MPPC の読み出しを行う必要があり,各フロントエンドボードに 8 枚の CITIROC を 実装する予定である.

3.2 期待される性能

Super FGD は,現在の ND280 でのニュートリノ反応標的でありメイントラッカーである FGD と比較して以下のような特長がある.図 3.5 に現行の FGD と Super FGD それぞれの場合での飛跡検出のようすを示す.

 2.7.1節で述べたように,FGDは断面積約1×1 cm²の棒状シンチレータをビーム軸に垂直に鉛直 方向に並べた層と水平方向に並べた層を交互に配置した構造をしており,荷電粒子の飛跡再構成 のためには鉛直方向の層と水平方向の層でそれぞれ3層ずつ,合計6層以上でヒットが検出される 必要がある.荷電粒子の散乱角が垂直に近づくほど,多くの層にヒットを残すことができなくな り,検出効率が低くなる.

その一方で Super FGD ではビーム軸方向だけでなくビーム軸に垂直な方向にもシンチレータが積 層されている.したがって大角度に散乱した粒子に対しても、複数のシンチレータにヒットが残 るので、検出効率が高い.



図 3.5 飛跡検出の概念図. 左は現行の FGD によるもので,右が Super FGD のものである.現行 FGD では検出の難しかった,大角度に散乱した荷電粒子や飛程の短い低運動量荷電粒子が検出可能となる.

• FGD では飛跡検出のために 6 層以上にヒットが必要であり、これは距離に換算すると約 6 cm である. 陽子の場合、エネルギー損失から計算すると運動量約 600 MeV/c に相当する. したがって、前方散乱であっても必然的に 600 MeV/c 未満の運動量をもつ陽子に対する検出効率は低くなる. Super FGD ではひとつのシンチレータキューブにヒットがあればその 3 次元座標を特定することができるので、飛跡検出のために必要なシンチレータのヒット数が FGD に比べて少ない. 具体的には 3 つ以上のシンチレータにヒットがあれば飛跡として検出可能である. これは約 3 cm の距離に対応し、陽子の場合、運動量約 300 MeV/c に相当する. 2.5 節で述べたように、T2K で用いる信号モードである CCQE 反応と、背景事象として存在すると考えられている 2p-2h 反応を区別す

図 3.6 のように, 現在の FGD ではこのような低運動量陽子の検出を行うことができないため, 2p-2h 反応の正確な測定ができていないが, Super FGD では低運動量陽子に対する検出効率が高いため, 2p-2h 反応の測定を行うことができると考えられている.

る際, 2p-2h 反応で放出される低運動量陽子の検出が必要である.

ニュートリノ原子核反応により終状態にπ⁰粒子が生成され、それが2本のガンマ線に崩壊することがある.また電子ニュートリノの反応では終状態に電子が生成される.これらガンマ線や電子は検出器内で電磁シャワーを起こす.電磁シャワーは、電子や陽電子となって通過した領域やコンプトン散乱等が生じた点は検出器で観測されるが、ガンマ線として通過した領域は検出されないためヒットが離散的となる.



図 3.6 CCQE 反応と 2p-2h 反応で生じる陽子の運動量分布と、それに対する FGD、Super FGD の検出効率.

電子ニュートリノによる反応を測定する際,FGD ではガンマ線由来の信号と電子ニュートリノ由 来の電磁シャワーの区別が難しくバックグラウンドの混入が問題であった,Super FGD ではガン マ線が電子陽電子対生成を起こした際に,電子と陽電子の飛跡と,対生成が生じる反応点が検出で きるので,それらの情報から電磁シャワーの方向を知ることができる.したがってバックグラウ ンドが減り,電子ニュートリノ反応を精度良く測定できる.

3.3 シンチレータキューブ組み上げまでの流れ

シンチレータキューブはロシアの UNIPLAST 社^[36] で製造されている. UNIPLAST では PTP と POPOP の添加されたポリスチレンを射出成形によりキューブ状にし,薬品処理による表面の発泡化,3 方向からの穴あけ,穴あけの際に穴の内部に詰まった切りくずの除去まで行っている.

UNIPLAST で製造されたシンチレータキューブはロシア科学アカデミー原子核研究所 (INR, Institute for nuclear research) まで運ばれ,品質検査と仮組み上げが行われる.

3.3.1 シンチレータキューブの品質検査

シンチレータキューブには製造時に生じる個体差がある.大きさや穴の位置の分布をガウシアンでフィットしたときの標準偏差は大きさについて σ = 23 μm,穴の位置について σ = 80 μm 程度である. このようなシンチレータキューブを3次元的に大量に積層していくと,僅かな形状の違いによるずれが蓄積し,最終的に波長変換ファイバーを通すことができず検出器が組み上がらない,という問題がある. そこで,各シンチレータキューブを組み上げる前に形状について品質検査を行い,予め使用可能なものとそうでないものに分類する必要がある.

シンチレータキューブに開けられた穴は直径 1.5 mm であり,波長変換ファイバーの直径は 1 mm で あるので,隣同士のシンチレータで穴の位置が 0.5 mm 以上ずれるとファイバーを通すことができない. またファイバーに応力がかからないようにするためには検出器の端から端までで穴の位置が 0.5 mm 以 上ずれないことが望ましい. Super FGD の最長辺では 192 個のシンチレータキューブを並べるので,その場合,ひとつのシンチレータでの穴の位置のズレをσとすると,このような条件を満たすσは

$$\frac{192\sigma}{\sqrt{192}} < 0.5 \text{ mm}, \tag{3.3}$$

$$\sigma < 30 \ \mu \text{m}$$

となるので,穴の位置のずれが 30 µm 未満のシンチレータキューブを使用すれば,原理的にはファイバー に応力がかかることなく検出器の組み上げが可能となる.したがって,穴の位置のばらつきが 80 µm 程 度である現在のシンチレータキューブ製造の精度では検出器の理想的な組み上げは不可能である.しか しこの条件を満たすようなシンチレータのみを使用する場合,全体のシンチレータキューブのうち半分 以上が使用不可となってしまう.そこで品質検査を行い,個々のシンチレータキューブの大きさと穴の 位置を測定することで,ある程度波長変換ファイバーに応力がかかることを許しつつも,途中で折れた りキズがつくことなく全て通すことができるようにシンチレータキューブを選別し並べる必要がある.

INR でのシンチレータキューブの品質検査は、以下のような工程で行われる.

まず,シンチレータキューブを14×14個穴の向きが揃うように並べる.図3.7のように,水平方向の 縦の穴14個と横の穴14個全てに対して合計28本の直径1.4 mmのステンレス製の棒を通す.このとき, 各列,各行の14個のシンチレータキューブの水平方向の穴の位置が揃っていれば,穴の直径は1.5 mm なので,それらを貫通するステンレス棒には大きな応力がはたらくことはなく,容易に抜き差し可能と なるはずである.その一方で,穴の位置がずれていたり,シンチレータキューブの大きさが大きすぎる などして隣同士で干渉し合うと,ステンレス棒に対し垂直方向に大きな応力がはたらき抜き差しするの に力をかける必要が生じる.このとき応力がはたらいている箇所を特定し,そこにある不良キューブを 取り除く.そしてそこに別のシンチレータキューブを挿入し再度ステンレス棒を通す.これによって水 平方向の2方向の穴については検査が完了する.この操作を行ったあと,横の穴に通した14本のステ ンレス棒を抜き,縦に通したステンレス棒を軸として各シンチレータキューブを90°回転させる.その 後,横から14本のスレンレス棒を再び通し,残りの穴に対しても同様の検査を行う.

このような品質検査を複数人で並行作業で行っている.全体に対して約5%のシンチレータキューブ を不良であるとして取り除いている.検査にかかる時間は,この14×14個のシンチレータキューブに 対して,不良品が何個入っているかによるが,後述の釣り糸を通す時間まで含めて30分から2時間程度 である.

3.3.2 釣り糸を用いた仮組み上げ

Super FGD では最終的には各シンチレータキューブの穴に直径 1 mm の波長変換ファイバーを通し, その先端を MPPC の受光面と合わせることで検出器自体の組み上げが完了する. 波長変換ファイバー を通す際に,途中でファイバーに対して垂直方向に応力が加わりファイバーが折れてしまったりキズが ついたりすると,そこから光が漏れてしまうため光の収集効率が大幅に落ちる. そこで波長変換ファイ バーを通す前に,シンチレータキューブの 3 次元的な位置合わせを行う必要がある. そのために仮組み 上げとして,釣り糸を用いた手法が採用されている.



図 3.7 INR で行われているシンチレータキューブの品質検査. 縦と横からスレンレス棒が 通されている.

この方法では,直径1.3 mmのプラスチック製の釣り糸をシンチレータキューブに通すことでシンチ レータキューブの位置合わせを行う.全てのシンチレータキューブを釣り糸を用いて直方体に組み上げ た後で,釣り糸を波長変換ファイバーで1本ずつ置き換えていく.

品質検査の結果,使用可能と判断されたシンチレータキューブはその場で釣り糸による仮組み上げが 順次行われる.品質検査が完了した14×14個のシンチレータキューブからまず横の穴に通した14本 のステンレス棒を抜き,代わりに1本の釣り糸をキューブを縫うように左右から交互に通していく(図 3.8左).全てのキューブに釣り糸を通した後,縦の穴に通しているステンレス棒を抜く.このようにし て192個のシンチレータキューブを1本の釣り糸で1列に並べる¹(図 3.8 中).このようなシンチレー タキューブ列を184個横に並べ,横からも釣り糸を通すことでシンチレータキューブを2次元的に組み 上げる(図 3.8 右).最後にこのシート状のシンチレータキューブを積み重ね,鉛直方向にも釣り糸を通 すことで3次元的に組み上げる.

3.4 シンチレータキューブ組み上げの現状・問題点

シンチレータキューブは2019年5月から2021年1月18日までに210万8千個が製造され,192×184 シンチレータキューブシートはSuper FGD で必要とされる56層の2次元組み上げが全て完了した.こ の時点ではまだ鉛直方向には釣り糸は通されていない.鉛直方向にも釣り糸を通した後,日本に輸送さ れ,2021年6月頃までには釣り糸と波長変換ファイバーの入れ替え作業とMPPCおよびエレクトロニ クスの取り付けが行われる.Super FGDの建設スケジュールを図3.9に示す.

¹14×14 = 196 であるが, Super FGD の最長辺には 192 個のシンチレータキューブが並べられるため, 4 個取り除く



図 3.8 品質検査後,ステンレス棒を抜き,釣り糸を通してシンチレータキューブ列を作る (左,中).シンチレータキューブ列を並べて横からも釣り糸を通しシート状に組み 上げる(右).



図 3.9 Super FGD 建設のスケジュール.

3.4.1 現在の組み上げにおける懸念事項

現在ロシアで行われているシンチレータキューブの品質検査と釣り糸を用いた組み上げ手法には,い くつかの懸念事項が存在する.

まず,前述のように品質検査はすべて手作業で行っている.ステンレス棒にかかる応力から個人の感 覚で不良シンチレータキューブを除去しているので,各シンチレータキューブの定量的な評価が行えて いない.特に,隣り合うものとの干渉によってしか不良シンチレータキューブの特定が行えないので, 14×14での検査の段階で問題がなくても,検出器の組み上げの際に別のシンチレータキューブと隣り 合ったとき,例えば両者が平均よりも大きなキューブであった場合には干渉がおきてしまう可能性があ る.さらに複数人での並行作業のため判断に個人差が生じるおそれがある.また手作業での検査のため 時間がかかる.先に述べたように14×14個のシンチレータキューブの検査に最長で2時間程度かかる ので,ひとつのシンチレータキューブにつき最長で30秒以上かかることになる.さらに手作業で行うと いうことはそれだけの労働力が常に必要であるということであり,非常に効率が悪い. 組み上げに際しても懸念事項がある.まず釣り糸を用いた手法で最終的に 192×184×56 個のシンチ レータキューブを組み上げることができるという確証はない.現在,192×184 個のシンチレータを平 面状に組み上げることはできている.また3次元的に組み上げる場合にも,これまでに20×30×8 個 や 6×6×200 個といった小型の検出器の組み上げは成功している.しかし Super FGD の実機を組み上 げる際には,シンチレータキューブを大量に積層することで僅かなズレが蓄積していくことが考えられ, これにより組み上げることができない可能性がある.

また,もし組み上げられたとしても,釣り糸を波長変換ファイバーと入れ替えたとき,検出器はシン チレータキューブと波長変換ファイバーが互いに支え合う状態になる.このとき波長変換ファイバーに 力がかかるおそれがあり,前述のようにファイバーが折れてしまうと光の収集に影響が出る.特に,検 出器の外側は箱で覆われるものの,中心部では支持具がないため,中心部分で最大3-4 mm 程度の重力 によるたわみが生じ,その分ファイバーに負荷がかかると考えられている.また,支持具が内部に含ま れていないので検出器全体が連続体のようにふるまうと考えられており,地震が起きた際のシミュレー ションは計算量が膨大になる問題から十分に行われておらず,耐震性についても疑問視されている.

3.4.2 画像解析を用いた品質検査,超音波溶着によるシンチレータキューブの組み上げ

前節のように人の手による品質検査には問題がある.さらに釣り糸を用いた検出器の組み上げにも問題が生じ検出器の組み上げを行うことができないと判断された場合に,別の方法で速やかに検出器の組み上げを行うことができるように,代替手段として新たに,画像解析に基づく品質検査手法および超音 波溶着を用いた組み上げの手法の開発を行っている.

画像解析を用いた品質検査

カメラでシンチレータキューブの各面を撮影し,得た画像からシンチレータキューブの大きさや穴の 位置などのパラメータを抽出し,その情報を元に使用可能なキューブとそうでないものに分類する手法 を開発した.画像から得たパラメータを利用するので定量的に各シンチレータキューブを評価すること ができる.また撮影から画像解析,シンチレータキューブの分類まで全て自動で行うことのできる検査 システムを製作することで,すばやく検査を行うことができ,必要となる時間,労働力が大幅に削減さ れる.品質検査システムのために必要となるハードウェアと検査システム全体の組み上げについては4 章で,画像からパラメータを抽出するための画像解析の手法については5章でそれぞれ述べる.

超音波溶着を用いた組み上げ手法

図 3.10 に示すように,厚さ 0.2 mm の薄いシートの上に 24×32 個のシンチレータキューブを並べて固定したシートモジュールを大量に製作し,このシートモジュールを積層したところに 3 方向から波長変換ファイバーを通すことで検出器を組み上げる手法を現在開発している.この薄いシートはシンチレータキューブと同じポリスチレン製で,超音波溶着の手法を用いてシートにシンチレータキューブを固定する.超音波溶着はプラスチックの接合手法の1つであり,2つの接合したいプラスチック製品の上からホーンを用いて超音波振動を伝達させることで,両者の境界の部分が摩擦により熱され,その部分の
材質が溶解し、互いに混じり合い接合される(図 3.11). 接着剤を用いた接着を行うと、接着剤によって シンチレータが劣化するおそれがあり、また接着の程度によっては接着面に凹凸が生じ、組み上げに影 響を及ぼすおそれがある.一方で超音波溶着ではシンチレータの劣化や溶着面の凹凸が生じにくい.

このような溶着手法により,図 3.12 のように専用のジグに並べたシンチレータキューブの上からポリ スチレンシートを乗せ,両者を接合することでシートモジュールを製作する.なお,このシートにはシ ンチレータキューブの穴位置に対応する適切な位置に穴が開けられており,シートモジュールに垂直な 方向にもファイバーを通すことができる.

シートモジュールを単位とした組み立て手法では、この単位での組み上げが可能であることを示すこ とさえできれば、シートモジュール間でキューブの大きさや穴の位置のズレが伝搬することがないので、 同様の工程を繰り返すことで Super FGD のように大型の検出器であっても組み上げが可能であること を示すことができる.またシートに各シンチレータキューブが固定されており、シンチレータキューブ は独立には動かないので、波長変換ファイバーに大きな応力がかかることが少なくなり、ファイバーが 折れてしまう可能性が小さくなると考えられる.さらに各層にシートが入っていることによりこれが支 持具となり、検出器全体の堅牢性が大幅に向上する.

ただし,予めシンチレータキューブの位置を固定してしまうので,シートモジュール上で隣同士のシ ンチレータキューブ間で穴の位置が揃っていないとファイバーを通すことができない.そのため事前に 上記の画像解析によるシンチレータキューブの品質検査を行い,使用可能なものを適切に並べる必要が ある.シンチレータキューブの並べ方については7章で述べる.



図 3.10 シートモジュール単位でシンチレータキューブを組み上げる手法.



図 3.11 超音波溶着の原理^[37].





第4章 シンチレータキューブ品質検査システム開発

4.1 検査システムの概要

3.4.2 節で述べたように,高速で定量的なシンチレータキューブの品質検査を行うために,画像解析に 基づく自動検査システムの開発を行った.大まかに以下のような流れでシンチレータキューブの検査を 行う.

- シンチレータキューブを撮影台に配置
- シンチレータキューブの6面を撮影
- 6 面の画像を解析、シンチレータキューブの大きさや穴の位置等のパラメータを抽出
- 予め設けた選別条件によってシンチレータキューブを選別・分類
- 分類にしたがってシンチレータキューブを移動

本章ではこれらの操作を自動で行うために必要となるハードウェアとその制御,また検査システム全体の組み上げについて述べ,画像解析の手法については次章で述べる.なお,以降シンチレータキューブを単にキューブと呼ぶ.

4.2 検査システムに要求される性能

自動検査システムに要求される性能は大きく以下の2つに分類される.

まず,撮影および画像解析の精度についての要求である.約1 cm³のキューブの大きさや,直径約 1.5 mmの穴の位置を正確に測定するためには O(10 μm)の精度が必要とされる.そのため,キューブ の6 面を等しい条件で撮影可能かつ再現性の高い撮影台の製作,高画素数な画像の撮影を行う必要があ る.もしキューブが理想的な直方体であり,穴が各面に垂直に開いているならば,3 面のみの撮影で大 きさや穴の位置を測定することができる.しかし実際のキューブは表面が発泡処理されており凹凸があ り,穴が傾いて開けられてしまっているものもある.このようなキューブの個体差を正確に測定するた めに,今回は6 面全ての撮影を行う.また1ピクセルあたり 10 μm 程度となるような撮影のためには, 最低でも 200 万画素以上のカメラと,その画素数いっぱいにキューブを写すことのできるレンズが必要 である.

次に,検査時間および自動化についての要求である.現行のロシアの検査では14×14のキューブに 対し30分から2時間程度かかっており,その作業全てが人の手によって行われている.1日あたり8時 間労働を仮定すると約938日かかる.実際には複数人での並行作業となっており,4人での並行作業な 第4章 シンチレータキューブ品質検査システム開発

ら235日程度である.また複数人で検査を行う場合,人によって検査基準が異なってしまうおそれがあ る.検査を自動で行うことができれば基準が統一され定量的な分類が行えるだけでなく,大幅に労働力 を抑えることができ,かつ検査にかかる時間も短縮する.もし3.3.2節や3.4.1節で述べたように釣り糸 による組み上げが頓挫する場合には本システムを用いて速やかに再検査を行い,超音波溶着を用いた組 み上げ手法に移行する必要がある.3ヶ月程度の短時間で200万キューブを検査するには,24時間連続 稼働を仮定すると,1キューブあたり5秒程度での検査・分類を行う必要がある.

4.3 検査システムの全体像

図 4.1, 図 4.2 にキューブ自動検査システム全体の写真を示す.前節で述べたように,キューブ6面の 等しい条件での撮影,キューブの移動の自動化のために,高精度な位置決めが可能なステッピングモー ター(後述)を用いた回転機構を採用し,装置全体を光学台に固定した.装置の横幅,光学台の面から の高さはそれぞれおよそ 900 mm, 600 mm である.

キューブを撮影台に乗せ装置を45°回転させると、3台のカメラが設置された撮影点1に移動し3面を 撮影する.その後さらに装置を45°回転させると、撮影台の上でキューブが転がり(後述)撮影点1とは 異なる角度に3台のカメラが設置された撮影点2に移動し、残りの3面を撮影する.撮影の際のカメラ の焦点距離は、後述するカメラの補助レンズを使ったときにキューブを画面全体に大きく写すことがで きる5 cmとした.最後に45°回転させるとキューブが撮影台から落ち、床に置かれた箱に入る.その 際、後述するサーボモーターに取り付けられた選別弁が画像解析の結果に基づいて動き、キューブはそ れにしたがって分類ごとに異なる箱に回収される.現状ではこれらの操作のうちキューブを撮影台に乗 せ、キューブの撮影を行う合図となるキーを入力するところは人の手で行い、それ以降の回転・画像解 析・選別は全てこの合図をもとに自動で行われる.図4.3に検査システム全体のフローチャートを示す.



図 4.1 シンチレータキューブ自動検査システム.この実験室は波長変換ファイバーの保管 庫として使われており,波長変換ファイバーやシンチレータの劣化を防ぐため,短 波長領域の光を出さない特殊な照明が使われている.部屋全体が黄色く見えるのは このためである.



図 4.2 自動検査システムを背後から見た図. モーターで円盤を回転させる.



図 4.3 自動検査システムによるキューブ検査のフローチャート.キューブ0を置くところ から始まる(右上).

4.4 キューブ撮影台の開発

4.4.1 回転円盤

モーターの回転により撮影台・キューブを移動させるための回転円盤の写真を図4.4左に示す. 直径 310 mmのアルミニウム円盤の周囲8箇所に長さ160 mmのPLA樹脂の部品が取り付けられており,そ の先端にキューブ台座(後述)が設置されている.装置の回転には5相ステッピングモーター(後述)を 使用しており,0.36°ごとに回転角を制御することができる.一定の角度ごとに撮影台を設置すること で,常に同じ角度回転させるたびにカメラの前に撮影台が現れるようにする.そのため撮影台を設置す る角度は,回転軸を中心とする正多角形の頂点となる位置である必要がある.360°=0.36°×100 なの で,四角形,五角形,八角形,十角形,...と100の約数の正多角形に対応する角度でなければ回転角と の整合性が取れない.今回はキューブを撮影台に置くための場所の確保と,カメラを互いにぶつからな いよう6台設置する都合から回転円盤には八角形を採用し,直径を630 mmと決定した.直径は小さい ほど慣性モーメントが小さくなるため回転が安定するが,カメラを配置するスペースと,5 cmの焦点距 離を確保する必要からこのような直径とした.また,円盤全体の質量も小さいほど慣性モーメントが小 さくなるので,できるだけ軽いほうが望ましいが,製作精度を確保する必要もあるため材質にはアルミ ニウムを用いた.その上でモーター接続部とキューブ台座設置部を除く平面の部分に切削加工を施し, 円盤の厚さを5 mmにまで薄くすることで軽量化を図った.

業者へ発注する際に直径を必要な長さの半分で依頼してしまったが,足りない長さを 3D プリンタで 製作した延長部品(図 4.4 右,材質は PLA 樹脂)で補うことにより,結果的に外側の質量が小さくなっ たことで慣性モーメントが小さくなり,回転がより安定した.



図 4.4 左は回転円盤と延長部品.同心円状の模様のように見える部分が切削加工を行った 部分.右は回転円盤の延長部品と後述するキューブ台座を組合せた,キューブの撮 影台.

4.4.2 キューブ台座

図 4.5 に撮影の際にキューブを配置する場所となる部品の写真を示す. これは 3D CAD 上でデザイン したのち (図 4.6), 3D プリンタで製作したものである. 材質には PLA 樹脂を用いた. なおこれ以降, シ ステム全体においてキューブを置き撮影するための部品と回転円盤の延長部品を合わせて撮影台と呼び, 図 4.5 や図 4.6 のような, 撮影台の先端に位置する, キューブを置くための特殊な形状の部品をキューブ 台座と呼ぶことにする.

キューブの面を撮影するにあたり、まず決まった位置にキューブが正しく配置される必要があるので、 底面および2つの側面に壁を用意し、3つの方向からキューブを支えるような形状とした. このような形 状にすることで、キューブを手で台座に置く際に、重力により自然と壁にもたれるようにキューブが移 動し、自動的に高精度な位置決めが行われる. 二箇所の撮影点でキューブの6面すべての撮影を行うた めには、撮影点1で3面の撮影をした後(図4.7)、キューブを回転させて残りの3面が現れるようにする 必要がある. 本キューブ台座を用いたキューブ撮影の原理を図4.8に示す. 本キューブ台座は、キュー ブを設置する部分を向かい合わせに2つ用意し、システム全体の回転に合わせて台座が傾きキューブが 2つの設置部分の間を転がりながら移動することで、自動でキューブが回転し、それまで壁に隠れてい た残りの3面が現れ撮影可能となる. なおこれらの壁はキューブ自身よりも大きいと撮影の際に影とな り悪影響を及ぼすので、キューブより2mm程度小さく設計した.

また画像解析の際に白いキューブ部分を背景から抜き出すために,背景は予め黒くしておく必要があ る.台座の壁部分も黒くする必要があり、水性アクリルスプレーや、ビロード状の反射の少ない黒布の 貼り付けを試したが(図4.9)、実際のカメラでの写りや、後述するキューブの転がり、手間のかかり方 などを考慮して、材質に黒色の PLA 樹脂を使用することにした(図4.10). 第4章 シンチレータキューブ品質検査システム開発

また、キューブの表面は薬品処理によって発泡化されており弾性があり,台座との間に大きな摩擦が 生じやすく,キューブが台座にくっついてしまいうまく転がらないという問題がある.そのため,台座 のキューブと接する面に常温で硬化するフッ素樹脂スプレー^[38]を塗布し,キューブが滑りやすくなる ようにした.さらに台座の壁の部分を凹凸のある形状にすることで,キューブと壁との接触面積が小さ くなるようにした.



図 4.5 キューブ台座. 2つのキューブ配置部分はフッ素樹脂スプレーが塗布されている.



図 4.6 キューブ台座の 3D CAD 図.



図 4.7 撮影点1でのキューブ台座.キューブが乗っており,リング LED を備えたカメラ が3方向からキューブを撮影する.



図 4.8 キューブ台座を用いたキューブ撮影の原理. 撮影点1で1,2,3面の撮影を行った 後,検査システムの回転にあわせてキューブが転がりながら移動し,撮影点2で残 りの4,5,6面を撮影する.



図 4.9 キューブ台座の試作.反射の少ない布を貼ったもの(左)とスプレーで塗装したもの (右).布や紙を貼る場合,台座・キューブの動きに影響がないようにしつつ細かな 隙間にも貼る必要があり,非常に手間がかかる.スプレーで塗装する場合,キュー ブ設置部分に塗料がかかるとキューブの滑りに影響が出るので設置部分の養生が必 須であり,やはり手間がかかる.



図 4.10 黒スプレー,黒 PLA 樹脂を用いたときのキューブの写り方(左,中).なおこの 画像を撮影した段階ではカメラの位置は最適化されておらず,キューブの一部が 画面からはみ出してしまっている.どちらの場合も白 PLA 樹脂を使用した場合に 比べ,キューブの外側が画像解析に使用可能な程度に十分黒くなっている. 第4章 シンチレータキューブ品質検査システム開発

4.5 必要となるハードウェアとその制御

4.5.1 カメラ

キューブを撮影するためのカメラは図 4.11 に示したような ELP 社の 800 万画素ウェブカメラ ELP-USB8MP02G-SFV(5-50)^[39]を用いた. このカメラは USB を介して PC から制御可能である. 焦点は自 動では合わず焦点距離と絞りを手動で調節する必要がある. しかし今回は決まった位置に置かれたキュー ブの撮影が目的であるため,一度焦点距離を決定してしまえばその後焦点を合わせる時間がかからない ので,このようなカメラが適している.

このウェブカメラは PC に接続すると,任意のムービー収録・再生ソフトから呼び出すことで簡単に 取り扱うことができるが,ターミナルからでも画像処理ライブラリ OpenCV 等を用いることによって映 像を取り出すことができる (5.2 節参照).

撮影に際しカメラの画素数は十分であるが,被写体であるキューブの大きさが約1 cm × 1 cm と小さ く,画面いっぱいにキューブを写し,かつキューブに焦点を合わせる,ということができない.そこで カメラに倍率2倍の補助レンズ^[40](リアコンバータと呼ばれる)を追加した.これによって画面を2倍 にまで拡大し,画面いっぱいにキューブを写すことができるようになった.これにより,1ピクセルあ たり約15 μm での撮影を行うことができる.これは撮影要件に対し妥当な分解能である.

またキューブ表面は発泡由来の凹凸があり,照明を1方向からのみ当てると,その反対方向に陰がで きてしまい,常に同じ条件での撮影ができない.この問題を軽減するために,図4.11のようなリング状 に並べられた LED 照明を用いた.これをカメラに装着することにより,キューブの表面に対し全方向 から等しく光を当てることができる.

しかしキューブの3面を同時に撮影するためには,3面に同時に照明を当てなくてはならない.する と図4.12のようにあるカメラから見て,照明が当たっている側面ではキューブのエッジが強調されてし まっているのに対し,照明の当たっていない側面ではキューブのエッジがぼやけて見えてしまうという 問題が生じた.キューブの大きさと穴の位置を得る際に画像からキューブのエッジの位置を検出する必 要があり,エッジの写り方が照明の有無で異なってしまうと正しいエッジの位置が検出できない.

この問題はソフトウェアで対処することにした.詳細は5.5節にて述べる.

4.5.2 ステッピングモーター

撮影台を正確にカメラの正面へ移動させ,常に同じ位置で撮影するために,回転角を精度よく調整可能なステッピングモーターを採用した.今回のステッピングモーターでは回転角に対する誤差 0.05°であり,この誤差は蓄積しない.この誤差によってキューブの撮影位置の誤差は最大で 0.28 mm と計算され,これは撮影に際し十分な位置精度である.

ステッピングモーターは、中央に配置された永久磁石とその周囲に配置された複数の電磁石からなり、 図 4.13 のように周囲の電磁石に流す電流を調整することで中央の永久磁石を回転させる.電磁石にはパ ルス信号を与えることで電流が流れ、このパルス信号とモーターの回転角が比例するので、高精度位置 決めが可能となる.今回オリエンタルモーター株式会社の5相ステッピングモーター AZM911AC およ



図 4.11 ELP 社ウェブカメラ ELP-USB8MP02G-SFV(5-50mm)(左)とリング状 LED 照 明(右)



図 4.12 照明の当たり方の違いに起因するエッジの見え方の違い. 写真右側と上側にカメ ラが配置されており, 照明が当たっているので, この面から見るとキューブの右 と上のエッジが鋭く見える. 左と下の面には照明が当たっていないのでエッジは ぼやけてみえる.

びドライバ AZD-AD^[41] を用いた(図 4.14).5 相ステッピングモーターの動作原理については付録 A.1 に示す.

ステッピングモーターの制御

ステッピングモーターはオリエンタルモーター社の専用ソフトウェア MEXE02^[43] を用いて運転の際 の回転角度や回転速度,回転し始めるときと回転を終えるときの回転加速度と加速にかける時間等のパ ラメータを設定することができる.今回の用途では,撮影台の上でキューブが滑らかに転がる必要があ るためキューブが転がる地点では回転速度を変えず回転が安定していること,回転で移動後撮影する必 要があるため撮影点で滑らかに静止すること,1つのキューブの検査をなるべくすばやく行うために一 度の動作が3秒程度で完了することを要求したパラメータ設定とした.

パラメータを設定し、MEXE02からドライバに書き込むことで、それ以降 MEXE02を介さずに設定 した運転を行うことができる。ドライバの端子に合図となるパルス信号を入力することで設定した回転 が行われるので、検査システムの他の機器と同期させることができる。パルス信号は後述する Arduino



- 図 4.13 ステッピングモーターの原理^[42]. 中央に配置されているのが永久磁石,周囲に配置されている S1, S2, S3, S4 が電磁石を表す. S1 が磁化されているときは永久磁石の N 極が S1 に引き寄せられ(左),その状態で S1 の磁化を解除し S2 を磁化すると永久磁石の N 極が S2 に引き寄せられるように回転が生じる(右).
- 表 4.1 オリエンタルモーター株式会社製 5 相ステッピングモーター AZM911AC の仕様・ 特性

軸タイプ	片軸
電磁ブレーキ	無し
励磁最大静止トルク	$4 \text{ N} \cdot \text{m}$
ローター慣性モーメント	$2200\times 10^{-7}~\rm kg\cdot m^2$
分解能	0.36°/ パルス
停止時保持トルク	通電時2N·m
電源入力 電圧	単相 100 – 120 V
電源入力 電圧許容範囲	$-15 \sim +6~\%$
電源入力 周波数	$50/60~\mathrm{Hz}$
電源入力 電力	6.4 A
制御電源	DC 24 V ±5 % 0.25 A

を用いて供給した.

4.5.3 サーボモーター

検査後のキューブを使用可能であるものと使用不可であるものに分類し,別々の段ボールで回収する ために,キューブの落下経路に選別のための弁を用意した.選別弁の制御には Tower Pro 社のマイクロ サーボモーター SG90^[44] を用いた(図 4.15).

サーボモーターという語は広く制御機能を持ったモーターを指す場合もあるが、ここでは左右に約90 度ずつのみ回転可能であり、後述する PWM(Pulse Width Modulation)というパルス信号で制御し、 また、モーターに内蔵された制御部で現在の位置を検出しフィードバック制御を行うモーターについて 述べる.

PWM は図 4.16 のように,パルス波の周期とパルス幅の比(デューティー比)を変化させることで擬 似的に電圧の変化を表現することができる信号である.

サーボモーターの場合, PWM 信号によって回転角度を指定することができる.サーボモーターSG90



図 4.14 オリエンタルモーター株式会社製5相ステッピングモーター AZM911AC とドラ イバ AZD-AD. 予め専用ソフトウェアでドライバに必要なモーターの動作を書き 込むと,ドライバの該当する端子にパルス信号を入力することで,動作を呼び出 すことができる.



図 4.15 Tower Pro 社製マイクロサーボモーター SG90.

のデータシートより抜粋した制御信号のタイミングチャートを図 4.17 に示す. 周期は 20 ms で固定されており、4.8 V のパルスをパルス幅 0.5 ms から 2.4 ms の間で変化させる. パルス幅 0.5 ms がアームを完全に左に回転させる場合(約 –90°)に対応し、2.4 ms がアームを完全に右に回転させる場合(約 +90°)に対応する. その中間のパルス幅を指定することで –90° から +90° までの任意の回転角にアームを回転させることができる. また、回転角の分解能は SG90 の場合パルス幅で 10 μ s に固定されており、2.4 ms – 0.5 ms = 1.9 ms で約 180° の回転を制御していることから、回転角で約 0.95° と計算される. 今回、キューブを選別し、段ボールにキューブを誘導する目的で利用する. 段ボールは使用可能なキューブ、使用不可なキューブ、再検査の必要があるもの、のそれぞれに対応して 3 個程度用意することを考えており、その場合には 3 箇所のみに振り分ければよい. したがって十分な回転角の分解能であると言える.



図 4.17 SG90 の各端子の説明(上)と,制御信号のタイミングチャート(下)^[45].赤の端 子に電源電圧を印加し,茶色の端子をグラウンドに接続する. 橙色の端子に PWM 信号を与える.

4.5.4 Arduino を用いたモーター類の制御

システムの回転,キューブの撮影,画像解析,検査後キューブの選別弁のすべてを同期させるために は,使用する全ての機器を1台のPCから制御する必要がある.ステッピングモーターとサーボモーター はPCからの信号を直接受け取ることはできないので,Arduinoを介した制御を行った.Arduinoは入 出力ピンを備えた回路基板に搭載されたマイコンに専用の言語^[49]を用いて記述されるプログラムを書 き込むことでハードウェアの制御などを容易に行うことができるオープンソースシステムである.PC 上のArduinoのための開発環境でプログラムを記述し,PCとArduinoボードをUSBで接続しプログ ラムをマイコンに書き込むと,PCからArduinoの各入出力ピンを操作することができる.ピンにモー ターを接続することでPCからモーターを制御することが可能となる.

今回は純正 Arduino Uno^[50] と同等の機能が搭載されたマルツエレック製の Arduino 互換ボード, Maruduino Uno R3^[51] を使用した (図 4.18).

作成した制御回路の回路図を図 4.19 に示す.

9 g
$22.2\times11.8\times31~\mathrm{mm}$
$20 \mathrm{ms}$
0.5 - 2.4 ms
±約90°
1.8 kgf $\cdot \mathrm{cm} \left(0.17 \ \mathrm{N} \cdot \mathrm{m} \right)$
$10 \ \mu s$
$0.1 \text{ s}/60^{\circ}$
$4.8 V(\sim 5 V)$
$0-55^{\circ}\mathrm{C}$

表 4.2 Tower Pro 社 SG90 の仕様

ステッピングモーターの制御

前述の通り,ステッピングモーターのドライバには専用ソフトから運転のためのパラメータ情報を書 き込んでおり,運転を行う際にはドライバの端子に合図となるパルス信号を送ればよい.

Arduino から出力できる電圧が5 V であるのに対し,ドライバ駆動のためのパルス信号として 24 V の電圧が必要である.そこで図 4.19 の右側のような,トランジスタを 2 つ使用したレベル変換回路^[48]を作成した.このようなレベル変換回路を用いることにより,Arduino から5 V の電圧を印加したときのみ,ドライバに 24 V の電圧が印加される.

サーボモーターの制御

Arduino 言語にはサーボモーター制御のためのクラスが予め用意されており、今回それを用いて制御した.



図 4.18 マルツエレック製の Arduino 互換ボード.

4.6 検査システムの組み上げ

回転円盤および撮影台を取り付けたステッピングモーターを光学台に固定し,さらに,キューブを撮影する位置にカメラを 25 mm 角アルミフレームにより固定することでシステム全体を組み上げた.



図 4.19 Arduino とモーターの接続. Arduino 上の 6, 13 とあるところが今回使用した出 カピンで、ここから 5V の信号を各モーターに与える. ステッピングモーターのド ライバ駆動のためにレベル変換回路も作成した(右).

カメラの固定

再現性のある撮影のためにはカメラを固定する必要がある.そのためにまず,図4.20のようなアルミフレームにカメラを固定するための専用器具を製作した.次に,回転円盤に取り付けられた撮影台に配置されたキューブを正面から撮影するためにはカメラをキューブの向きに合わせて固定する必要がある. 撮影台上のキューブの面は傾いているため,カメラを取り付けたアルミフレームを別のアルミフレームに対して斜めに固定可能な器具をCADで設計し,3Dプリンタで製作した.写真を図4.21に示す.

キューブ落下地点の対処

キューブ落下地点の写真を図 4.22 に示す.

検査後のキューブが重力で落下する際,キューブ表面の弾性が原因で撮影台に吸い付き自然に落下し ない場合がある.そこで落下し始める点にゴム紐を張り,キューブ表面にわずかに触れることで落下を 促す構造にした.

キューブは落下地点に取り付けられた漏斗型のキューブ受けに落下する.この漏斗型キューブ受けも 3D プリンタで製作した.落下の際の衝撃を和らげるため、キューブ受け内部にはフェルトを貼った.

キューブ受けを通過したキューブはさらにその下に取り付けられた選別弁によって選別され,異なる 段ボールに回収される.この選別弁はサーボモーターのアームに木材でできた滑り台状の部品を取り付 けることで製作した.



図 4.20 カメラを固定する器具.



図 4.21 アルミフレーム同士を互いに斜めに固定する器具.6台のカメラに対応して最適な 形状のものを6つ製作した.



図 4.22 キューブ落下地点. 横から見た様子 (左) と上から見た様子 (右). 右の写真に写っ た黒い線がキューブ落下を促すゴム紐, 各写真中央の黒い部品が漏斗型キューブ 受け. その下にサーボモーターと木材でできた選別弁が配置されている.

第5章 画像解析ソフトウェアの開発

5.1 画像解析の概要

キューブの形状に関する品質を検査するにあたり,最も重要なパラメータはキューブの大きさと波 長変換ファイバーを通すための穴の位置である.キューブの大きさや穴の位置のばらつきが大きいと, キューブを並べた際に隣同士で干渉するおそれがある.また隣同士のキューブで穴の位置が大きくズレ るとファイバーを通すための空間ができず,最後までファイバーが通らず最終的に検出器が組み上がら ないという問題があるため,これらのパラメータを予め測定しそれにもとづきキューブを分類する必要 がある.

カメラを制御して画像を取得し,画像解析を用いてこれらのパラメータを得るために,画像処理ライ ブラリ OpenCV(後述)を用いた.キューブの画像解析の大まかな流れを図 5.1 に示す.まず OpenCV に実装されている標準関数を用いて,キューブの外形および穴の位置を検出した.次にこれらの情報を 用いて穴の位置,キューブの大きさを正確に抽出するために,独自に開発したアルゴリズムを用いて詳 細な画像解析を行った.



図 5.1 画像解析の流れ.

5.2 画像処理ライブラリ OpenCV とキューブ画像の取得

オープンソース画像処理ライブラリ OpenCV

OpenCV^[52](Open Source Computer Vision Library)はインテルが開発したオープンソースの画像 処理ライブラリである.

OpenCV では、画像を行列として読み込む.行列の各成分は画像のピクセルに対応しており、グレー スケール画像のときは0から255の整数値をとり輝度を表現する.カラー画像のときは RGB(赤,緑, 青)の3成分で読み込まれ、各成分が0から255の整数値をとることでそのピクセルの色を表現する. この行列に演算を行うことによって様々な画像処理を実現する.

OpenCV でのカメラの制御,キューブの撮影

OpenCV では保存されている画像を読み込んで解析や加工を行うだけでなく,標準実装されている VideoCapture クラスを用いることで,PC に接続されているカメラから画像データを取得することもで きる.今回はこのクラスを用いてキューブの画像を撮影した.

カメラから指定した秒数ごとに画像データを取得することで,カメラの映像をリアルタイムでモニター することができる.今回は6つのカメラを同時にPCに接続し,それぞれのカメラから1msごとに画像 データを取得し,指定したキーを入力すると各カメラの画像をファイルに保存する,という方法でキュー ブの撮影を行った.4.3節で述べたように,検査システムにおける回転・画像解析・キューブの選別の一 連の操作はキューブ撮影のためのこのキー入力を合図として自動で行われる.

5.3 OpenCV標準関数による画像処理

画像解析は図 5.1 のように大まかに 2 段階に分かれており,初段として OpenCV に標準実装されてい る関数を用いた解析を行う.

キューブはカメラのレンズ軸に対して各キューブ面が垂直になるような配置で撮影しているので,画 像ではキューブは白い四角形のように見える.しかし実際にはキューブの表面は発泡化処理がされてお り凹凸があるので,キューブと背景の境界部分は完全な直線ではない.画像に写ったキューブと背景と の境界線となる実際の曲線をキューブの輪郭と呼ぶことにする.また,それを四角形で近似した際の4 つの辺の部分をキューブの辺と呼ぶことにする.キューブの表面の凹凸,特に出っ張った部分の度合い が大きいと,キューブを並べたときに隣同士で干渉するおそれがあるので,検出しておく必要がある. 今回,標準関数を用いて,キューブの輪郭を検出,またキューブの辺を直線として検出する.このとき, 輪郭を検出する際には表面の出っ張りまで輪郭として検出される.またキューブの辺を直線として検出 すると,直線から出っ張った部分が無視されて辺が検出される.直線として検出した際の向かい合う辺 の座標の差をとることで,出っ張りを無視したキューブの大きさを得ることができる.また,このよう にキューブと背景との境界線を,輪郭検出と直線検出の2通りの方法で検出し,それらの差をとること で表面の出っ張りを評価することにした.実際にはキューブの大きさを得る際に画像が傾いている場合 第5章 画像解析ソフトウェアの開発

には補正する必要があり、出っ張りの評価もその後に行う必要がある.これらの詳細な画像解析については 5.4 節で述べる.

また,画像ではキューブの穴の部分は内部が黒い円のように見える.穴とキューブ表面の境界線を穴の縁と呼ぶことにする.標準関数を用いて,この穴の縁を円として検出することで穴の中心座標と半径を得る.その後 5.4 節で述べる詳細な画像解析を用いて穴の中心座標と半径の最適化を行う.最後に,検出したキューブの辺からの相対座標を求めることで,キューブ面内における穴の位置を得る.

この節では画像解析のための前処理について述べた後, OpenCV の標準関数を用いた, キューブの輪 郭の検出, 辺の直線としての検出, 穴の縁の円としての検出について述べる.

5.3.1 画像の前処理

解析,特に標準関数を用いて画像から円や直線を検出するにあたり,カメラから取得した生画像をそのまま用いるのではなく,前処理する必要がある.

まず,カラーで取得した画像をグレースケール化する.これにより,各ピクセル3成分あった色の情報が輝度の1成分のみとなり扱いやすくなる.なお,画像のうちキューブの写った部分とその背景はそれぞれ白色,黒色に近い色で撮影されており,画像から特徴検出を行う際にも特定の色の情報が必要になることはないため,グレースケール化しても問題はない.

次に、ノイズの除去を行う.撮影の際に、カメラのセンサーの特定のピクセルに欠陥があり、入射す る光に感度がなく常に黒く写ることや、カメラのセンサーに暗電流が流れ電荷が蓄積されることで、実 際の画像に対して不自然に明るいピクセルが生じること、各センサーに入射する光量が少なく統計的な ふらつきにより正確な色味を再現できないことがある.このような、実際と異なる明るさや色味が記録 されている箇所をノイズと呼ぶ.元画像にノイズが乗っている場合、後述するエッジ抽出の際に影響を 及ぼすことがある.そのため、フィルタを用いて画像を平滑化する必要がある.基本的な画像処理は、 各ピクセルについて、そのピクセルと周辺のピクセル(ウインドウ)の重み付き平均をとること(フィ ルタ)によって行われる.重みの一様な平均値フィルタや、ウインドウ内の中央値を対象のピクセルに 割り当てるメジアンフィルタなど、重みのつけ方によって様々なフィルタが存在する.今回はガウシア ンフィルタと呼ばれるフィルタを用いて平滑化を行った.ガウシアンフィルタは、ウインドウの大きさ と、ウインドウ内での重みの広がり(標準偏差)を指定することで計算されるガウシアン型の重みを用 いて画像の平滑化を行う.今回は5×5のピクセルをウインドウとし、その中での重みの分布が2次元 標準正規分布となるような標準偏差を用いた.

図 5.2 に撮影した元画像とそれをグレースケール化した画像,ガウシアンフィルタをかけた画像およ びそれらの画像のうちキューブの穴部分を拡大したものを示す.元画像では穴の周辺部分や内部に赤み がかった箇所,青みがかった箇所がある.このようなピクセルが前述の正確な色味を再現できていない 箇所である.この画像をグレースケール化すると,穴の内部のきわに近い部分が明るいピクセルになる など,穴のきわの部分が不自然な輝度に見える.この画像に対してガウシアンフィルタをかけると,こ のような不自然なピクセルが平滑化される.このとき画面全体がややぼやけてしまうが,今回の用途で は穴とキューブ表面の境界,キューブと背景の境界が検出できればよく,それ以上の細部の情報は必要 としないので問題ない.



図 5.2 元の画像(左)とグレースケール画像(中),ガウシアンフィルタをかけた画像(右). 下は各画像の穴部分の拡大図.ガウシアンフィルタの効果により,赤線で囲った部 分のノイズが取り除かれていることがわかる.

最後に、画像の二値化を行った.二値化処理はグレースケール画像に対し、その輝度にしきい値を設け、各ピクセルの輝度がその値以上であれば白(255)、その値未満であれば黒(0)にする、という処理である.キューブのグレースケール画像では、キューブ面のピクセルは明るく(高輝度)、穴の内部や背景となる部分のピクセルは暗く(低輝度)写っている.したがって、それらの中間の適切な輝度をしきい値として二値化した画像を用いることで、キューブの輪郭や穴の縁の検出を効率よく行うことができる.ここまでの処理を行ったキューブの画像に対し、輪郭検出と、辺およびと穴の縁の検出を行った.

5.3.2 キューブの輪郭検出

OpenCV にはアルゴリズム^[54] を用いて二値化画像から白ピクセルと黒ピクセルの境界を検出する関 数が標準実装されている^[55].この関数は二値化した画像の中から,白のピクセルが複数隣接した箇所を 検出し,周囲の黒のピクセルとの境界線を出力するという処理を行う.この処理によって,境界線上の ピクセルの座標を得ることができる.今回は輝度のしきい値40とした二値化画像から,この関数を用い てキューブの輪郭を検出した.また得られた境界線のデータは輪郭上の全てのピクセルが記録されてい るが,メモリの過剰な使用を避けるため,輪郭上の主要な頂点となるピクセルのみが残るような近似を 行った.近似の様子を図 5.3 に示す.

この操作ではキューブ表面の出っ張りまで含めたキューブの輪郭が検出されるので,得られた境界線 上のピクセルのうち y 座標の最大値と最小値の差, x 座標の最大値と最小値の差をそれぞれ,そのキュー ブの面の出っ張りまで含めた縦方向,横方向の大きさと考えることができる.



図 5.3 輝度 40 以下のピクセルを黒(0) にした画像から抽出したキューブの輪郭.赤の点 が輪郭上の頂点で,青の線は頂点を結んだ線分.左は輪郭上の全てのピクセルを頂 点として記録した場合で,右はそれらの頂点のうち主要なもののみを残し,それら の間を線分で結んだ図.下は各図左上を拡大した図.

5.3.3 ハフ変換を用いた図形検出

ハフ変換^{[58][59]}と呼ばれる技術を利用して,画像の中から円や直線を検出する関数が OpenCV には標 準実装されている.これを用いて,キューブの辺を直線として検出し,穴の縁を円として検出する操作 を行った.前述の通り,辺を直線として検出する際には表面の小さな出っ張りは無視されるので,検出 した向かい合う辺の距離をとることで,そのキューブの面の出っ張りを含まない縦方向,横方向の大き さを得ることができる.また穴の縁を円として検出することで,画像上での穴の座標を得ることができ る.キューブの辺の座標と穴の座標から,キューブ上での穴の位置がわかる.

ハフ変換による図形検出を行う際には,前処理を行った画像に対してさらにエッジ化の処理を行う必要がある.エッジ化とは画像に写った物体の輪郭や模様のピクセルのみを強調した画像を出力するという処理である.エッジ化前後の画像を図 5.4 に示す.画像の中で,隣接したピクセルで輝度が大きく変化しているところがエッジであると考えることができるので,ノイズ除去の場合と同様に,隣接したピクセルの輝度の差(勾配)の大きさとその方向を計算するようなフィルタ(微分フィルタ)を用いることでエッジ化が実現される.このような計算を行うと,付近のピクセルで輝度の差が大きいところでは 画像上で明るいピクセルとして出力され,輝度の差が小さいところでは暗いピクセルとして出力される.このような操作を行うことで,画像に含まれる円や直線が明瞭になり,解析によって検出することが可能となる.

画像をエッジ化する際,各ピクセルの輝度が0から255まで全ての整数値を取りうる通常のグレース ケール画像を用いると,画面全体の輝度の差に依存せず全ての領域からエッジを検出することができる. その一方でグレースケール画像をさらに二値化までした画像を用いると,二値化の際に設定した輝度の しきい値に大きく依存してしまい,画面内の暗い部分の詳細や明るい部分の詳細を得ることができない が,詳細を必要としない大まかな検出の場合には操作が単純になるという利点がある.詳細な輝度の情 報が保存されたグレースケール画像と輝度をさらに二値化した画像のどちらの画像のエッジ化が適して いるかは場合による.



図 5.4 ガウシアンフィルタ後,輝度のしきい値 100 で二値化した画像(左)とそれをエッ ジ化した画像(中).右はグレースケール画像をガウシアンフィルタ後二値化せず にエッジ化した画像.輝度 100 以下のピクセルで構成される細かいキズ等(赤矢印 で示した)まで表示されている.二値化画像のエッジ化では,輝度のしきい値を調 整することで,どの程度まで詳細にエッジ化するか決定できる.

今回の場合,キューブの辺を検出する場合にも穴の縁を検出する場合にも二値化した画像をエッジ化 したものを使用した.

まず,キューブの辺を検出する場合にはキューブと背景の境界を検出すればよく,それ以上詳細な情報は必要ないので二値化画像をエッジ化したものが適している.次に,穴の縁を検出するとき,キューブのグレースケール画像では基本的にはキューブの表面は白く,キューブの穴内部は黒く写る.しかし穴が傾いているときは穴の内側の側面が灰色がかって見えることがある.また穴の縁がシャープなものはキューブの表面と穴の内部が完全に分離していて解析が容易であるが,穴が段階的に落ち込んでおり穴の縁がぼやけているものもあるなど,キューブによって穴の仕上がりが様々である.様々な穴の画像を図5.5に示す.これらの場合,通常のグレースケール画像をエッジ化すると,穴の縁の輝度が段階的に変化しているところが複数のエッジとして表現されてしまうことがある.このようになると,どのエッジを真の穴の縁として検出すべきか判断がつかない.そこで今回は二値化した画像をエッジ化した画像から,ハフ変換によって円検出を行うことによって穴の位置を大まかに検出し,その後解析によって穴の位置を最適化することにした.



図 5.5 穴の縁のシャープなもの (左),穴の傾いたもの (中),穴が段階的に落ち込んでお り穴の縁がぼやけて見えるもの (右).

ここでは簡単のためハフ変換を用いた直線検出の原理について述べる.

図 5.6 のように, (x, y) 平面上の点 (x_0, y_0) を通る任意の直線は, 直線と原点との距離 ρ , 直線と x 軸 とのなす角 θ を用いて以下のように表現される.

$$\rho = x_0 \cos \theta + y_0 \sin \theta. \tag{5.1}$$

この方程式は (ρ, θ) 平面上である曲線を表す. 同様に (x, y) 平面上の点 (x_1, y_1) を通る任意の直線を ρ と θ で表すと

$$\rho = x_1 \cos \theta + y_1 \sin \theta \tag{5.2}$$

となり,これもやはり (ρ, θ) 平面上である曲線を表す.ここで, (x_0, y_0) , (x_1, y_1) を通る直線を考える. そのような直線を表す (ρ, θ) の組は式 5.1 と式 5.2 の表す曲線の交点として求まる.

実際には画像上の各点ごとに (ρ , θ) 平面上に曲線が描かれ,それらの交点も大量に生じうる.大量に 生じた交点の中でも,交わる曲線の数が多い交点 (ρ_0 , θ_0) を選ぶことで,元の画像から直線

$$\rho_0 = x \cos \theta_0 + y \sin \theta_0 \tag{5.3}$$

が検出されたことになる. 交わる曲線の数を投票数といい, 投票数にしきい値を設けることで直線の検 出感度を操作することができる.



図 5.6 (x, y) と (ρ, θ) の関係 (左) と (x_0, y_0) を通る直線 (右).

同様にハフ変換によって円の検出を行うこともできる. (x, y) 平面上の点 (x_0, y_0) を通る任意の円は円の中心 (p, q) と半径 r の方程式として以下のように書ける.

$$r^{2} = (x_{0} - p)^{2} + (y_{0} - q)^{2}.$$
(5.4)

この場合パラメータが3つあり,この式は(*p*,*q*,*r*)空間上のある曲面を表す.原理的には直線の場合 と同様に画像上の各点を(*p*,*q*,*r*)で表し,曲面同士の交点を求めることで元の画像から円を検出するこ とができる.この際に直線検出の場合と同様に,ある点で交わる曲面の数をその点に対する投票数とい い,投票数にしきい値を設けて円の検出精度を操作できる.

しかしこの方法では計算量が膨大になる問題から OpenCV における円検出関数には,まずエッジの法線を考えそれらの交点から円の中心を検出した上で,半径についても調べるという改良された方法^[60]が採用されている.

直線検出

ハフ変換を用いた直線検出の際の引数として,ハフ変換の際の (ρ,θ) に対するスキャンの精度,直線 とみなされるのに必要な点の数 (投票数)のしきい値を与える.ここで投票数に対するしきい値は直線 を構成する点の数に対する要求なので,検出可能な直線の長さの最小値をも表す.このとき,元の画像 を二値化したものからそのまま直線検出を行うと,画像が大きすぎることが原因で投票数のしきい値の 最適化が難しく誤検出や後段の回転補正時に使いにくいという問題が生じた.そのため,輪郭検出の情 報から画像の中の各キューブ辺をエッジ化したピクセルが写っている場所をトリミングし,その範囲で の直線検出を行った.直線検出のためのキューブ辺のトリミング箇所を図 5.7 に示す.投票数のしきい 値としては,出っ張りの検出からの要求を満たすような値とした(後述).





図 5.7 左図は直線検出のためのトリミング箇所. 各赤枠内で直線検出を行う. また右図は ハフ変換による直線検出の様子. 検出された直線が緑で書かれている.

円検出

ハフ変換によって穴の縁を円として検出したものが図 5.8 である.ハフ変換によって円を検出する際, 検出可能な円の半径の範囲を,状態の良い穴の半径の平均値である 50 ピクセルに対し ±3 ピクセルと, なるべく狭く設定することで誤検出を抑えた.さらに,円とみなされるのに必要な点の数(投票数)の しきい値は,穴の縁がシャープで円に近い場合は大きな値でも円と検出されるので,はじめ大きく設定 した.円の検出に失敗した場合には徐々に小さくしながら試行することで,穴の縁の状態ごとに不必要 に投票数のしきい値を下げずに円検出を行った.



図 5.8 ハフ変換による円検出を図 5.5 の各画像に行った様子.穴付近を拡大した.縁のぼやけた穴(右)は十分には精度良く検出ができていないように見える.下図はそれぞれの二値化画像.

5.4 シンチレータキューブ検査のための詳細な画像解析

前節までで、OpenCVの標準関数を用いたキューブ画像の解析を行ったが、より正確なパラメータ抽 出のため、以下のような独自のアルゴリズムを開発し、それを適用した.大まかには、次のような流れ で解析を行う.

- 1. 画像に対する回転補正
- 2. キューブ表面の出っ張りの検出
- 3. 穴の縁の円フィッティング
 - (a) フィッティングする円の初期値の設定
 - **円の中心** ハフ変換で検出した円の情報をもとに画像での穴の周囲をトリミングし,その画像 から円の中心を求め,初期値とする

円の半径 初期値としてハフ変換で検出した円の半径を使用する

- (b) 画像から,フィッティングすべき穴の縁上のピクセルを検出
- (c) 穴の縁上のピクセルの円フィッティング実行

まず,画像に対する回転補正を行った.キューブを撮影台にのせてカメラで撮影する際に,両者が平 行になるような微調整を行ったが,8つの撮影台と6台のカメラの組合せによってはキューブがカメラ に対して1°程度傾いて撮影されてしまうことがある.キューブの輪郭や辺の各座標の最大値と最小値か らキューブの大きさを求める場合,キューブが画面に対して傾いていると座標の最大値や最小値をとる ピクセルが変わってしまい,大きさを過大評価してしまうおそれがあるので,キューブの傾きを補正す る必要がある.カメラのレンズ軸に対して垂直な面でキューブが1°回転したときの座標の最大値と最小 値の変化を考えると,両側の辺の座標がそれぞれ変化するので,実際の大きさよりtan1°×2~3.4 % だけ大きく検出してしまうことになる.その一方でレンズ軸に平行な面でキューブが1°回転していると きには,カメラからの距離がキューブの大きさの1.7 %だけ変化する.キューブの大きさが約1 cm な のでカメラからの距離の変化は約0.17 mmに相当する.しかし今回焦点距離は約5 cmとしており変化 分は約0.34%と計算される.以上のことからレンズ軸に平行な面でのキューブの回転の影響は無視でき ると考え,レンズ軸に垂直な面でのキューブの回転による影響のみを考えた.

回転補正を行った後,キューブ表面の出っ張りを検出した.前述の通り,キューブの製造の際に,表 面に薬品処理を行い発泡化させることで反射層を形成しているが,局所的に発泡化度合いが大きいと, その部分が出っ張ってしまい組み上げる際に隣接するキューブと干渉するおそれがある.そこで画像か ら出っ張っている部分を検出する必要がある.表面の出っ張りは正面のカメラから捉えることは難しい が,側面のカメラから見ると,その部分がキューブの外形の基本的な矩形からはみ出て見えるので,側 面から撮影した画像から検出を行う.側面にこのような矩形からはみ出た部分があれば,前節までに検 出した輪郭に反映される.その一方で4つの辺を直線として検出する際には,局所的な出っ張りは無視 されるので,これらの座標の差をとることで出っ張りを検出する.

また,前述のようにハフ変換を用いた円検出では穴の縁がぼやけている場合,大まかな穴の位置しか 得られていないので,後述する解析によって穴の位置を最適化する.

5.4.1 画像の回転補正

回転補正のために,ハフ変換で検出した直線を使用した.ハフ変換で検出した直線の傾きは,その近 傍のキューブ表面の状態に大きく依存するので,ハフ変換で検出した直線の傾き自体は使用せず,直線 の中心の座標のみ使用し,以下のように画像の傾きを計算する.図5.9のように,キューブの各辺につ いて2つずつ直線検出の範囲を考え,それぞれの領域で直線検出を行う.2つの領域から1本ずつ直線 を選び,各直線の中心の座標 (*x*_a, *y*_a),(*x*_b, *y*_b)を得る.このとき,2つの直線の中心の座標が十分離れ ている(100 ピクセル,約1.5 mm に相当)という条件を課した.その後,それらを結ぶ直線を考え,次 の式からその直線の傾き*T*を求める.

$$T = \begin{cases} \frac{x_a - x_b}{y_a - y_b}, & \text{左右の辺に対して} \\ \frac{y_a - y_b}{x_a - x_b}, & \text{上下の辺に対して} \end{cases}$$
(5.5)

検出範囲を2つに分け条件を課したのは、2直線を結んだ際に、2直線の中心座標が近いとそれらの2 点を結ぶ直線の傾きを求める際に精度が悪くなるためである。特に、キューブがほぼ回転しておらず補正 の必要がない場合、式5.5の分子は理想的にはゼロになるはずだが直線検出の際の誤差によって±1~2 ピクセル分程度の値をもってしまうことがある。このような場合に、2点間の距離が小さいと分母が小 さくなり傾きTを過大評価してしまう。その一方で、2点間の距離が大きければ分母が大きくなるので 結果的にその辺での傾きTはゼロに近い値になる。上の条件を満たす全ての2直線の組み合わせについ 第5章 画像解析ソフトウェアの開発

てこの操作を行い,それらの傾きの平均を求める.

以上の操作をキューブの4つの辺全てについて行い,それらから得られる傾きの平均を,この画像の 傾きとし,その傾きに対応する角度だけ回転させることで回転補正とした.実際のキューブ画像に補正 を行った様子を図 5.10 に示す.

検出した直線の座標や穴位置の座標をこの角度だけ回転することで,これらの値の補正を行う.また 画像自体を回転したあとに再び輪郭検出することで回転補正まで考慮した輪郭の座標を得る.



図 5.9 回転補正の概念図. 傾き角は誇張して表現してある. 隣り合う検出領域で検出した 直線の中心を結んだ直線を黄色で示した. このような直線の平均の傾きはキューブ 上面については tan θ_{top} で表される.



図 5.10 顕著に傾いて撮影されたキューブに回転補正を行った様子.右図の赤線は回転後の画像に輪郭検出を行い,輪郭の座標の最大値・最小値を用いて長方形を書き込んだもの.

5.4.2 表面の出っ張りの検出

標準関数を用いて検出したキューブの輪郭と4つの辺の座標を回転補正したのち差をとると,辺に対 して輪郭が外部に出ている場合はそこに出っ張りがあると考えることができる.あるキューブ画像に対 し辺を直線検出した画像と輪郭検出した画像を図5.11に示す.4つの辺を直線として検出する際,検出 可能な直線の長さ(投票数)のしきい値が小さすぎると,局所的な出っ張りの側面を短い直線として検 出してしまうおそれがあるので,投票数のしきい値は典型的な出っ張りの大きさに対して十分大きく設 定した.





図 5.11 辺を直線検出した図(左,緑が検出した直線)と輪郭検出した図(右,青線が検出 した輪郭,赤い点が輪郭の頂点).輪郭検出ではキューブ左側面の出っ張りまで反 映されている.

しかし,出っ張りと同様に製造時に現れたと思われる白い糸のようなものがキューブ表面から出てい ることもある.白い糸の場合は組み立てに影響は無いので画像解析では検出する必要は無いが,上記の 方法ではこれも出っ張りとして認識されてしまう.

この問題を解決するため、以下のような方法を考えた.まず、キューブの輪郭と4つの辺を直線とし て検出したものの情報から、輪郭が辺よりはみ出ている領域を探す.次に、この領域の周囲のピクセル の輝度を調べる.その領域において、予め設けたしきい値よりも明るいピクセルの割合を求める.大き な出っ張りであれば、この割合は100%に近づき、細い毛であれば0に近い値となる.各辺についてこ の操作を行い、この割合のうち最も大きなものをそのキューブ画像が出っ張りを持つ可能性として出力 した.図5.11のキューブ画像に対しでは、輪郭の座標と辺の座標の差をとったとき、図5.12のように キューブの左側面と下側面に出っ張りと思われる白いピクセルが検出されている.このような領域とし て今回は、輪郭と辺の座標の差を高さ、最も差が大きいところの周囲±20ピクセル(約0.6 mmに相当) を幅とする長方形を用いた.この割合が70%以上の場合に出っ張りが検出されたとしそのキューブは 使用不可と判断する.50%以上70%未満の場合には出っ張りとは断言せず、そのキューブは再検査の 対象とした.再検査の際に別の照明の当たり方で撮影されれば、1度目の検査とは異なる出っ張りの程 度が出力される.2度の検査で再検査となれば実際に小さい出っ張りが検出されている可能性が高いの でやはり使用不可と判断する.

5.4.3 穴の縁の円フィット

前述のとおりハフ変換による穴位置検出では十分な精度が得られていないので,ハフ変換により検出 された円を入力値とし,それの最適化を行うことによって,詳細な穴の縁の検出を行った.

輝度のしきい値決定

図 5.5 のように,穴の状態はキューブによって様々であるため,穴を精度よく検出するためには,穴を明確に定義することが必要である.今回,キューブの穴は 1.5 mm 径のドリルで開けられている.ま



図 5.12 図 5.11 のキューブについて,グレースケール化した画像(左)と,出っ張りの周 囲の領域のみを表示させた画像(右).解析の結果キューブ左側面と下側面に領域 が設けられている.この画像の場合,白ピクセルの割合として,より値の大きい 左側面での値 75.5 % が出力された.

たキューブ表面を発泡化させた後に穴を開けていることから,発泡部分が弾性を持っていることが原因 で穴あけの際に再現性のあるキューブの固定が十分にできていないおそれがある.この場合,穴の位置 精度が悪くなってしまうという問題がある.これらのことから穴の位置のばらつきは穴径のばらつきに 比べ大きいと判断し,穴径よりも穴の中心位置を精度よく検出することを重視した.

穴は一般にキューブ表面の白色のピクセルから穴の内部のピクセルに向かうにつれて輝度が小さくな るので、どのような状態の穴に対しても画像を二値化したときにキューブ表面と穴が分離できるような しきい値を定める.キューブに対する照明の当たり方や、カメラ間の特性の僅かな違いによってキュー ブ表面の輝度は画像ごとに微妙に異なってしまう.またキューブ表面から穴の内部のピクセルに向かう ときの輝度の変化も穴の状態により様々である.したがってしきい値をすべての画像で統一されたある 値にすると、ある画像に対してはこのしきい値が適切であるが、別の画像に対しては値が大きすぎたり 小さすぎたりするおそれがある.このようなバイアスを取り除くために、画像ごとに適切なしきい値を 定める必要がある.

画像ごとにしきい値を決定するために,各キューブ画像についてその表面の輝度を参照値として利用 した.図 5.13 のように,まずハフ変換で得た円の中心 (x_c, y_c) と半径 r から,円周上の 2 点 $(x_c, y_c - r)$ と $(x_c - r, y_c)$ を得る.それらの点からさらに 20 ピクセル穴の中心から離れた点 $a = (x_c, y_c - r - 20)$ と $b = (x_c - r - 20, y_c)$ の輝度を調べる.これらの点から,aについては x 方向に,bについては y 方 向に $\pm r$ ピクセルの 1 × 2r の領域をそれぞれ領域 A,領域 B とし,領域内の各ピクセルの輝度を調べ, 領域ごとに平均を求める.キューブ表面の一部にキズやゴミが付いていると実際の表面の輝度よりも暗 くなってしまうことから,AとBで求めた輝度の平均のうち,大きい方をそのキューブ画像の参照値と する.

どのような穴についても,そのエッジが円となるようなしきい値として,得た参照値の 70 % の輝度 をその画像のしきい値とした.



図 5.13 しきい値を決定するため,輝度の参照値を求める.キューブ表面の領域 A, B でそ れぞれ輝度の平均値を求める.領域内にキズ等を含んでいると実際より暗くなっ てしまうことから,AとBでより明るい方を参照値として利用する.

穴位置中心の最適化

上で定めたしきい値によって画像を二値化し、キューブの表面と穴の境界を円でフィッティングする ことによってその中心を求める.解析を行う画像に検出したいエッジとは異なるエッジが含まれている と誤検出の原因となるので、ハフ変換で検出した円の情報からその付近をトリミングした画像を用いた.

図 5.14 のように, エッジに対して中心 (x_c, y_c) , 半径 r の円を描き, 角度 θ_i での円周上の点 (x_i, y_i) と, 穴の縁上の点 $(x_{\text{edge},i}, y_{\text{edge},i})$ の距離の 2 乗を計算し, それらを円周について和をとったもの $E_{\text{sum}}(x_c, y_c, r)$ を考える:

$$E_{\text{sum}}(x_c, y_c, r) = \sum_{i} \left(|x_i - x_{\text{edge},i}|^2 + |y_i - y_{\text{edge},i}|^2 \right)$$

$$= \sum_{i} \left(|x_c + r\cos\theta_i - x_{\text{edge},i}|^2 + |y_c + r\sin\theta_i - y_{\text{edge},i}|^2 \right).$$
(5.6)

ここで θ_i は考えている半径方向の角度であり,今回はエッジ上の 16 点

$$\theta_i = \frac{\pi i}{8}, i = 0, 1, \dots, 15 \tag{5.7}$$

について和をとった. この E_{sum} が最小となるような円の中心と半径 (x_c, y_c, r) を求めればよい.

まず,初期値として用いる円の中心座標と半径を得る.半径としてはハフ変換で検出した円のものを 用いた.円の中心座標は次のように求めた.まず穴付近をトリミングし,設定したしきい値での二値化 を行った画像のうち,黒ピクセルの数を数える.次に,画像上から行ごとに黒ピクセルの数を数えてい き,全体の半数を超えた行が黒ピクセル数の縦方向の中央値であり,円の中心の*y*座標*yc*と考える.同 様に横方向の黒ピクセル数の中央値を求め円の中心の*x*座標*xc*と考える.



図 5.14 穴位置中心の最適化の概念図. 灰色の部分が穴の内部, 黒の曲線が穴の縁をエッジ 化したものを表す. 赤の曲線がフィッティングのための円 (中心 (x_c, y_c) , 半径r)を 表す. 角度 θ_i での円周上の点 (x_i, y_i) とエッジ上の点 $(x_{\text{edge},i}, y_{\text{edge},i})$ を求め, それ ら2点間の距離を計算する. これを円周について和をとったものが $E_{\text{sum}}(x_c, y_c, r)$ である.

次に,フィットすべきエッジの座標を得る.前述のとおり今回は円を16分割した各角度に対応する エッジ上の16点を得た.二値化後にエッジ化した画像において,前段で調べた円の中心座標から,角度 θ_i での半径方向に画像の輝度を調べていき,その直線上でエッジと判定されたピクセルがあればその座 標を記録する.

ここで,縦横に量子化された画像内での各ピクセルを調べるので,図5.15のようにエッジ上を横切っ ているにも関わらずエッジのピクセルを検出できない場合がある.このような場合は,調べるピクセル の始点を右または下に1ピクセル分ずらして再度上の操作を行うことで,検出したいエッジ上の点に最 も近いエッジのピクセルを検出することにした.また,穴の状態が悪く,ある角度でエッジ上の点と判 断された点が複数ある場合には円の中心から最も離れた点をその角度でのエッジ上の点とした.

このようにして得たエッジ上の 16 点に対して,円フィッティングを行った.円の中心と半径の初期値 (*x_c*, *y_c*, *r*) で式 5.7 から *E*_{sum} を計算し,この値が最小となるような円の中心と半径を求める.今回は以 下のように *E*_{sum} の勾配を利用する勾配法によって最適化を行った.

ある円の中心と半径 $\boldsymbol{x} = (x, y, r)$ での E_{sum} の勾配

$$\nabla E_{\text{sum}} = \left(\frac{\partial E_{\text{sum}}}{\partial x}, \frac{\partial E_{\text{sum}}}{\partial y}, \frac{\partial E_{\text{sum}}}{\partial r}\right)$$
(5.8)

を求め、予め設定した学習率 η をかけて元の x から引くことで更新する.

$$\boldsymbol{x}' = \boldsymbol{x} - \eta \nabla E_{\text{sum}}.$$
 (5.9)

この操作を指定したステップ数だけ繰り返すことでxの最適値を求める. 今回は学習率として $\eta = 0.01$,



円の中心から引かれた直線

図 5.15 エッジ化画像の穴付近を段階的に拡大したもの(上)と,エッジ上のピクセルの 検出方法(下).画像の量子化誤差によって,円の中心から引いた直線がエッジの ピクセルを検出できない場合がある(下中).そのような場合は直線を1ピクセル 分ずらすことによってエッジ上のピクセルが検出可能となる(下右).

ステップ数は50回とした.

図 5.5 の 3 つの画像に対して以上の操作を行った結果が図 5.16 である.また,円の中心,半径, *E*_{sum}の変化について表 5.1 に示した.

左の画像,中央の画像はハフ変換の段階で十分正確に円検出ができており,最適化によりわずかに値 が変化した.その一方右の画像はハフ変換で検出された円と画像から視認できる穴にずれがある.穴の 位置の最適化によって *E*_{sum} の値が大幅に小さくなり,画像上でハフ変換で検出された円と最適化後の 円を見比べても,穴の縁がより正確に検出されている.それでも最小化後の *E*_{sum} の値は先の2つの画 像のものに比べ大きい.したがって,二値化の段階でエッジが円形をしていないと穴の位置の検出精度 が悪くなるおそれがある.

表 5.1 図 5.5 の各画像に対する穴位置検出の結果(円の中心,半径の単位はピクセル数).

項目	左の画像	中央の画像	右の画像
ハフ変換で検出した円の中心,半径	(649.5, 518.5), 50.3	(646.5, 521.5), 49.2	(652.5, 511.5), 50.3
E _{sum} 最小化後の円の中心,半径	(649.5, 516.7), 50.3	(646.6, 522.8), 49.6	(651.3, 514.8), 52.6
E _{sum} の変化	$20.59 \rightarrow 9.10$	$22.53 \rightarrow 7.58$	$127.76 \rightarrow 29.04$



ハフ変換による円検出

図 5.16 図 5.5 の各画像の穴位置最適化前後での比較.上が最適化前,下が最適化後.

5.4.4 パラメータ抽出

以上の解析を行ったのち,キューブの穴位置と半径,キューブの大きさを出力した.キューブの大きさ については回転補正後の向かい合う縦の辺の出っ張りを含めない位置の差を横方向の大きさ,横の辺の 出っ張りを含めない位置の差を縦方向の大きさとした.キューブの穴位置については,最適化後の穴位 置をそこから最も近い2辺から測った相対座標を使用し,横方向,縦方向の穴位置とした.しかしキュー ブを検査システムの撮影台に配置するときは無作為な向きとしているので,キューブの置き方によって あるパラメータが横方向としても縦方向としても捉えられてしまう.したがってここでは便宜的に縦と 横を区別しているが,本質的な違いはない.半径には最適化後の値を用いた.穴の縁のエッジ化と穴位 置の最適化が正しく行われているかの指標として *E*_{sum} の値も出力した.出っ張りの程度については, 前述したように画像のなかで最も出っ張りがあると思われる領域における白ピクセルの割合として出力 した.

5.5 撮影条件に合わせたパラメータの補正

4.5.1 節で述べたように,キューブを3方向から同時に撮影するにあたり,3方向から同時に照明を当て る必要がある.あるカメラで撮影する際に,別の方向から光が当たっていると,キューブの対応する辺に 照明が反射し,辺がシャープに写る.その一方で光の当たっていない辺はぼやけて写るので,図4.12の ように,光が当たっているか否かで辺の写り方が変わってしまう.さらに辺に光が当たっていないとき には暗くなって写らない側面が,光が当たっているときには明るく写るので,光が当たると辺の位置が光 が当たっていないときにくらべて外側になってしまうという問題がある.またはじめに撮影台にキュー ブをどのような向きで置くかによって光の当たる側面が異なる.穴の位置によって4通りのキューブの 向きがあるのでキューブを置く向きによっても光の影響に差が出る.

穴の位置を辺の位置から測る際に,基準となる辺に光が当たっているかどうかで結果が変わってしま うので何らかの方法でこの問題を解消する必要がある.なお,前述のようにキューブの大きさは向かい 合う辺の位置の差から求めており,また照明はどのカメラでも画面内の左右のどちらかと上下のどちら かの2方向から当てられている.向かい合う辺は必ず片方のみに光が当たった状態になっているので, 大きさを求める際には光の影響は少ないと考えた.

また,4章で検査システムについて述べたが,8個のキューブの撮影台と6台のカメラを使用してい る.それらは全て手作業で設置しており,それぞれのカメラと撮影台の組(8×6=48組)についてそ れぞれの相対距離やカメラの画角内にキューブがどの程度正面に来るか,といったことを完全に一致さ せることは不可能である.したがってキューブの撮影はカメラと撮影台の組にも依存してしまう.それ によりキューブの大きさの測定にも穴の位置の測定にも影響がある.図5.17はあるキューブの面を3つ のカメラで,4通りの向きで回転させたものである.カメラごとに,キューブの光が当たる辺が異なっ ているのに加え,調整しきれない僅かな焦点距離やカメラの向きの違いが原因で,別のカメラで全く同 一の写真を撮影することはできない.

キューブを置く向きによる光の当たり方の違いや,カメラと撮影台の組ごとの撮影状況の違いについ ても一挙に補正するような手法として,あるキューブのある面を全てのカメラと撮影台の組で4通りの 向きで撮影して,それぞれの画像の解析結果を比較する,ということを行った.

16 個のキューブの6面,全96 個のサンプルに対して,各キューブの面につきカメラ6台×撮影台8 個×キューブの向き(光の当たり方)4通り=192枚の画像を撮影した.まず,基準となるカメラと撮 影台,キューブの向きの組合せを1つ選んだ.次にそれぞれの画像を解析することによってパラメータ を抽出し,各組合せでキューブの大きさが同じになるようにピクセル数を規格化した後,各キューブの 横方向の穴位置と縦方向の穴位置についてそれぞれ,カメラと撮影台,キューブの向きの組合せごとに, 横軸,縦軸がそれぞれ基準となる組合せ,補正したい組合せで測定された穴位置となるような2次元分 布を作成した.これらの2次元分布を図5.18 に示す.

同じキューブの面の同じ穴位置の2次元分布なので,理想的にはこれらのデータは*y* = *x* の直線に乗るはずである.しかし光の効果によって主に切片が変化し,カメラと台の相対距離の効果によって主に傾きが変化すると考えられる.したがってこの分布を直線でフィットしてその切片と傾きを用いることで,撮影した画像から抽出したパラメータに対するこれらの効果をまとめて補正することができる.

全 192 通りの画像から抽出したあるキューブのある面の横方向の穴位置について,このような補正を 行う前後での穴の位置の測定値を詰めたヒストグラムを図 5.19 に示す.補正によって測定値の標準偏差 が 21.4 µm から 11.5 µm にまで抑えられていることがわかる.また,全 96 個のサンプルに対してこの ようにして得た測定値の標準偏差をヒストグラムにしたものが図 5.20 である.各サンプルでの測定値の 標準偏差の平均値は補正によって 23 µm から 10 µm まで小さくなった.カメラのピクセルの位置分解
第5章 画像解析ソフトウェアの開発

能は約 15 μm であり,補正後の測定値の標準偏差はこれと同程度であり,照明の影響やカメラと撮影台の組合せによる撮影状況の違いが補正されている.



図 5.17 ひとつのキューブのある面を4つの向き、3台のカメラで撮影した様子. どの組合 せで撮影しても矢印で示したところが同じ値になるような補正を行う.

5.6 測定精度の評価

4章と5章で述べてきた検査システムでキューブを撮影,画像解析して得られたパラメータが,実際 に測定した値をどの程度再現するかについて述べる.

今回の画像解析では、キューブのそれぞれの面の横方向の大きさ、縦方向の大きさを抽出した.した がって各キューブ6面あることから大きさに関するパラメータは12個ある.これらに対応するキュー ブの大きさを得るために、各面のきわの部分を直接デジタルノギスを使って測定した.測定の様子を図 5.21に示す.

キューブ 10 個の 6 面の横と縦の大きさについて,横軸をノギスで測った値,縦軸を検査システムで抽 出した値として 2 次元分布にしたものが図 5.22 左である.実際の大きさと検査システムで抽出したピク セル数は比例すると考えられるので,この 2 次元分布を直線 y = ax でフィットし,得られた比例定数で ピクセル数を長さの単位に変換した.検査システムで得た値とノギスでの実測値の差を取り,1次元ヒ ストグラムにしたものが図 5.22 右である.残差分布の標準偏差から,本検査システムの測定精度とノギ スでの測定精度を合わせた精度は 39.8 μ m であることが確認された.ノギスによってキューブの理想的



図 5.18 キューブの穴位置についての 2 次元分布の例. 台座 2, カメラ 1, 2, 3, キューブの 向き 4 通りでの 12 個の例を示した. 基準となる組合せとして, 台座 2, カメラ 2, キューブの向き 2 のものを選んだ. 縦軸はそれぞれの組合せでの値である. デー タ点は直線 y = x からは外れているものの,予想通りある直線上に乗っている. 赤 の直線はデータ点を 1 次関数でフィットしたものである.

な大きさを測定できていると仮定すると、本検査システムの測定精度は要求値である 10 μm よりも大き いという結果となった.

撮影条件ごとのパラメータの補正は前節で述べたように適切に行えているので、ノギスでの測定で得 られるキューブの大きさと画像解析から得たキューブの大きさでは測定方法が異なることにより、互い に一意に値を関連付けることが不適切である可能性がある。ノギスで測定する際にはキューブ表面の発 泡部分になるべく力をかけないようにして測定したが、ノギスの構造上全く力をかけずに測定すること は不可能である。キューブに力がかかることにより実際よりやや縮んで測定されている可能性がある。 その一方で画像から大きさを得る際にはキューブを両側から押すような力は一切かからないという違い がある.

また,画像解析でキューブの大きさを得る場合にはまずキューブと背景の境界を検出する.このとき 光の当たり方によって境界となるピクセルは変動する.前節では,向かい合う辺は片方には光が当たっ ておりもう片方には光が当たっていないことから,キューブの大きさに対する光の影響は少ないと考え たが,この仮定が誤っている可能性がある.

以上の結果が組み上げにどのように影響するかについては次章以降で述べる.



図 5.19 あるキューブのある面について,カメラ,撮影台,向きの 192 通りの組合せで撮 影した画像から抽出した穴位置のヒストグラム.横方向の穴位置のヒストグラム のみ示した.横軸はキューブの大きさから得た規格化定数をピクセル数にかけて 長さの単位にした.左が補正前,右が補正後.



図 5.20 全 96 個のサンプルに対して図 5.19 のようにして求めた,各組合せでの測定値の標準偏差についてのヒストグラム. 左が補正前,右が補正後.



図 5.21 キューブ面の横方向の大きさの測定の様子(左).キューブのきわの部分を直接ノ ギスではさむ(中,右).



図 5.22 キューブ各面の大きさについて, 実測値と検査システムで得た値の2次元分布(左). 検査システムで得た値であるピクセル数を, フィットの結果を用いて長さの単位 に直し, それらの差を1次元ヒストグラムにしたもの(右).

第6章 検査システムの試運転と測定したパラメータ の評価

6.1 検査システムの試運転

4章と5章で述べてきた,画像解析を用いたシンチレータキューブ自動検査システムの試運転を行った. 試運転として,まず現在ロシアで行われている人の手での品質検査(ロシア方式品質検査とよぶ)によ り,使用可能と判断されたキューブ(良キューブとよぶ)と使用不可と判断されたキューブ(不良キュー ブとよぶ)を用いた.ロシア方式品質検査が行われたキューブを本システムでも検査することで,本シ ステムがロシア方式品質検査の結果を再現できるかどうか確認した.本システムでキューブの画像を撮 影し,画像解析によりキューブの大きさ,穴の位置を測定する.ロシア方式品質検査での良キューブと 不良キューブそれぞれについて測定したパラメータを分布にし,それらを比較してロシア方式品質検査 を再現するようなパラメータに対する条件を得ることを考える.測定したパラメータに対する条件を元 にロシア方式品質検査における良キューブと不良キューブを十分に高い確率で識別することができれば 本システムがロシア方式品質検査を再現できる,ということになる.

次に,品質検査の行われていないキューブの検査を行った.それらのパラメータの分布に対し,上で 求めるロシア方式品質検査を再現するような条件を適用したときに,検査済みのキューブと同様にそれ らのキューブを選別できるかどうか確認した.

6.1.1 ロシアにて検査済のキューブを用いた試運転

ロシア方式品質検査における良キューブ154個,不良キューブ241個を本検査システムによって,大 きさ,穴の位置を測定した.測定したキューブ大きさ,穴の位置についてのヒストグラムを図6.1に示 す.青の実線で描かれたヒストグラムがロシア方式検査での良キューブ,赤の実線で描かれたものが不 良キューブのものである.領域の色分けについては後述する.ここで横方向,縦方向とは,はじめに撮 影されたキューブの3つの面については,正面から見たときに穴が右上にくるような向きに置いたとき の水平方向,鉛直方向をそれぞれ指し,残りの3面については,向かい合う面での水平方向,鉛直方向 に対応する方向をそれぞれ横方向,縦方向としている.しかし,5.4.4節で述べたようにキューブを検査 システムの撮影台に配置するときのキューブの向きが無作為である.したがってヒストグラム上では横 方向と縦方向で別々に表示しているが,本質的な違いはない.

これらのヒストグラムには,各キューブの6面の画像から得られる測定値がすべて含まれている.良 キューブであれば,6面それぞれでの測定値はすべて平均値からのズレが小さく,不良キューブであれ ば,6面それぞれでの測定値のうち,1つ以上のパラメータの平均値からのズレがある基準値より大きい と考えられる. ヒストグラムを見ると、ロシア方式品質検査での良キューブと不良キューブでは大きさの分布に大き な違いは見られないものの、穴の位置の分布に関しては両者に明確な違いが見られた.

これらの良キューブと不良キューブの分布を参照して,以下のように選別条件として分布に適切な上 限と下限を設けることで良キューブと不良キューブを分類した.

- 良キューブ
 - 6 面の画像から得たキューブの横方向,縦方向の大きさ全てについて,10.10 mm より大きく
 10.33 mm 未満かつ,
 - 6 面の画像から得た横方向,縦方向の穴の位置全てについて, 2.73 mm より大きく 3.11 mm
 未満
- 不良キューブ
 - 6 面の画像から得た横方向,縦方向の穴の位置のいずれか1つ以上について,2.71 mm 以下, または 3.13 mm 以上

図 6.1 において、青で示した領域が良キューブとみなすパラメータの範囲で、赤で示した領域が不良 キューブとみなす範囲である.また黄で示した領域は再検査の対象とする範囲である.まず、大きさに 関しては大きな違いがないので不良キューブとみなすしきい値は設定していない.代わりに、分布から 大きく外れたものは正しく画像解析が行われていないおそれがあるので再検査すべきキューブと判断し た.次に穴の位置に関しては、分布の形に大きな違いがあるので、良キューブの分布の上限と下限にし きい値を設定することで良キューブと不良キューブを分類する.またこれらのしきい値の±10 µm の領 域は検査の際に生じる誤差を考慮し再検査領域とした.なお、本来穴の位置は縦と横を組み合わせ2次 元的に評価すべきであるが、この段階では縦と横をそれぞれ独立に評価してしまっている.穴の位置の 2次元的な評価については7章で述べる.分類の結果を表6.1に示す.ロシア方式の良キューブを本シス テムで検査したときに、上のような選別条件において良品として分類されたキューブの割合が82.5%、 同様にロシア方式の不良キューブを本システム検査したときに上の選別条件で不良品として分類した割 合が87.6%と、どちらも高い割合でロシア方式検査での分類を再現する結果となった.図を見ると穴の 位置の分布では不良キューブの分布の端の部分しか排除できていないように見えるが、実際には6面の 画像から測定されたパラメータ6個のうち、ひとつでも基準に満たなければそのキューブは不良とみな されるので、このような高い排除率が得られている.

また、本システムでの検査において、ロシア方式良キューブのうち選別条件によって不良品と分類されたものが 17.5 %、ロシア方式不良キューブのうち良品と分類されたものが 12.4 % ある. これらはロシア方式品質検査を再現できていないが、ロシア方式検査が隣接するキューブとの相対的な大きさの違いや穴の位置のズレに基づいた検査であることから、定量的な評価を行えていないことによって、本来は良キューブであるのにも関わらず不良キューブとされてしまっていたもの、あるいはその逆のキューブを、本検査システムで正しく評価しているという可能性がある. しかし依然として、Super FGD の組み上げのためにキューブに課すべき適切な条件は明らかでないので、明確な解釈はできない.



図 6.1 ロシア方式品質検査を実施済みのキューブの大きさのヒストグラム(上)と穴の位 置のヒストグラム(下). 青の実線がロシア方式での良キューブ,赤の実線がロシ ア方式での不良キューブのヒストグラムを表す.また青,赤の領域はそれぞれ,こ れらのヒストグラムに基づき設定した,良キューブ,不良キューブのパラメータの 範囲.黄の領域は再検査を行う必要のある範囲.

本検査システムでのキューブ品質検査は、ロシア方式品質検査の結果を十分に再現する結果となった. したがってキューブを釣り糸を用いて組み上げる場合には本検査システムは十分使用可能であることが わかった.

また,今回の試運転では1つのキューブの検査にかかる時間は約10秒だった.この試運転では撮影台 にキューブを乗せ,カメラの映像を確認し,合図となるキーを入力する行程に余計な時間がかかってし まっていたが,これらの行程をスムーズに行うことで1キューブあたり5~6秒程度での検査が可能で あることをその後の運転で実証している.4.2節で述べたように,200万個のキューブの検査を3ヶ月程 度の短期間で完了するためには1キューブあたり5秒程度での検査・分類を行う必要がある.スムーズ な品質検査を行うことで,このような検査時間についての要求に応えることができる.

6.1.2 未検査キューブを用いた試運転

次に,品質検査の行われていないキューブ 600 個を本システムで検査し,大きさ,穴の位置を測定した.得られたヒストグラムを図 6.2 に示す.

このヒストグラムに対し、ロシア方式検査を再現する選別条件を適用することによって、未検査キュー

表 6.1 ロシア方式品質検査での良キューブ,不良キューブの分布に対ししきい値を与える ことで本検査システムによって分類した結果(単位は%).1度目に再検査と分類さ れたものは2度目の検査を行い,それにより良品または不良品と判断されれば,そ ちらに分類し直した.表中の再検査は,2度目の検査においても再検査と分類され たものを表す.

	ロシア方式良キューブ	ロシア方式不良キューブ
良品と分類	82.5	12.4
不良品と分類	17.5	87.6
再検査	5.2	7.1

ブを選別できるかどうか確認した.

前節の選別条件を適用すると,全体の半数以上が不良品と分類されてしまった.図 6.1 の良キューブ のヒストグラムと図 6.2 を比較すると,大きさに関しても穴位置に関しても後者のほうが分布のばらつ きが大きい.また大きさについては平均値も 20 µm 程度大きい.これらの違いによって,前節の選別条 件に対し多くのキューブが不良品と分類された.同じ選別条件を適用したのでは使用可能なキューブを 適切に選別できるとは言えない,という結果となった.

ロシア方式品質検査を行ったキューブは 2019 年に製作されたもので、今回検査したキューブは 2020 年春頃に製作されている.製造時期によってキューブの形状が異なっていることが予想される.実際に 製造時期ごとのキューブの大きさの変動がロシアにて確認されている(図 6.3).なおこのような場合で も、ロシア方式品質検査では常に同時期に製作されたもの同士での比較を行うことで検査を行っている ので、不良品と分類するキューブの割合が時期によって大きく変動することはない.しかし組み上げの 段階では、製造時期の異なる全てのキューブを使用するので、不具合が生じる可能性があり、その場合 はこのシステムを用いた定量的な品質検査が必要になる.

6.2 超音波溶着の際にパラメータのばらつきが及ぼす影響

6.1 節では釣り糸を用いた組み上げのための品質検査について述べた.その一方で超音波溶着による 組み上げではキューブをシートに固定してしまうので,隣同士のキューブで水平方向の穴の位置が揃っ ていないとファイバーを通すことができない.今回の測定結果では特に穴の位置についてのばらつきが 大きい.このようなばらつきの下,穴の位置を揃えた状態でキューブをシートに固定することができる かどうか確認する必要がある.

超音波溶着を用いた組み上げ手法では、シートにキューブを24×32個並べて溶着したシートモジュー ルを大量に製作し、それを3次元的に積層することで検出器を組み上げる.シートにキューブを並べる 際、24×32個のキューブをさらに8×8個の単位に分割する.この単位を3×4個並べて、単位ごとに 溶着していくことでシートモジュールの製作が行われる(図6.6).

したがって、シートモジュールを製作したときにファイバーが全ての水平方向の穴に通るためには、 8×8単位で並べたときに全ての穴にファイバーが通ることが必要である.

8×8単位でキューブを並べる際,その方法として次のようなものが考えられる.



図 6.2 ロシア方式品質検査の行われていないキューブを本システムで検査したときのキュー ブの大きさのヒストグラム(上)と穴の位置のヒストグラム(下).

- 1. **外枠を基準にした並べ方** 8×8個のキューブが収まるような正方形の枠をつけたジグ用意し,その 中にキューブを並べる.
- 2. シートに対して垂直方向の穴を基準にした並べ方 キューブの穴よりわずかに直径が小さく短いピンを底部にある間隔で8×8個立てたジグを用意し,そのピンにキューブの穴を通していくことで並べる.
- 3. 上記2つの中間的な並べ方 キューブの穴より十分直径が小さく,かつファイバーよりは太いピン を底部にある間隔で立て,さらに枠もつけたジグを用意し,ピンにキューブの穴を通しつつ,枠に キューブが収まるように並べる.

並べ方1ではキューブを外枠を基準に並べる.この方法でキューブを並べることを想定して製作され たジグの写真を図 6.4 に示す.キューブ8×8 個分の領域ごとに金属製の薄い板で仕切られており,最 も外側の太い金属枠とこれらの薄い板を基準にキューブを8×8 に並べる.当初はこのジグに図のよう にキューブを並べて溶着し,シートモジュールを製作することを考えていた.この方法では,キューブ を8 個並べたときの全長が枠の大きさより小さすぎると,その平面内でキューブが動いてしまうので, 隣り合うキューブ間で水平方向の穴の位置がずれてファイバーが通らなくなってしまう.また,キュー ブ8 個の全長が枠より大きいと,枠の中にキューブを並べることができないので,キューブの大きさの ばらつきまで考慮して適切な大きさの枠を用意する必要がある.ただし,仮に並べられたとしても,穴 の位置に対する制限が無いので,ファイバーが通らないおそれがある.特にシートに対して垂直方向の



図 6.3 ロシアにて行われた製造時期ごとのキューブの大きさの測定.製造月ごとに,150 個のキューブの3次元的な大きさが測定されている(左).右のプロットは各製造 月での大きさの測定値の平均を表し,誤差棒はばらつきの標準偏差を表す.2019年 9月と2020年2月のデータを比較すると,2月の方が平均の大きさが大きく,測定 値のばらつきも大きい.

穴に対する制限がないことから、シートモジュールを複数枚作成してそれらを重ねたときに、シートモジュールを貫く方向のファイバーが通らないことが懸念される.

並べ方2ではシートに対して垂直方向の穴を基準に並べる.この方法でキューブを並べることを想定 したジグの写真を図6.5に示す.このジグを用いて実際にキューブの並べ方の検証を行った.並べ方の検 証については7.5節で述べる.この方法では垂直方向の穴の位置を完全に固定するので,シートモジュー ルを貫く方向のファイバーを応力がかかることなく通すことができる.しかしピンの間隔が狭いと隣り 合うキューブを並べることができない.また広すぎると,隣り合うキューブとの間に隙間ができてしま う.隙間があると,キューブは垂直方向の穴の周りで回転をする.この回転により水平方向の穴の位置 も変動してしまうので,水平方向のファイバーが通らない確率が高まるおそれがある.このような回転 への対策が必要になる.

並べ方3では並べ方2で使用するピンより細いピンで位置決めを行う.ファイバーより太いものを用 いれば並べ方2と同様に,シートモジュールを貫く方向のファイバーは通すことができる.またピンを 細くすることで,キューブは平行移動をすることができるようになり,並べ方2よりも狭い間隔でピン を立ててもキューブ同士が柔軟に移動することで,キューブを並べることができるようになる.しかし 同時に,キューブの回転に加え平行移動も許すことになるので,ますます水平方向の穴の位置が変動し てしまうおそれがある.

並べ方2,3のようにシートに対して垂直方向の穴の位置は必ず揃える必要がある.その上で水平方向 の穴の位置が揃うかどうかを調べる.今回は並べ方2のように垂直方向の穴の位置を固定したときの水 平方向の穴の位置のズレを見ることにした.その際,上で述べたような固定した穴の周りでの回転の影 響は無視して考える.回転の影響を無視したときに水平方向の穴の位置が揃うならば,回転への対策を することで実際に全ての穴の位置を揃えた状態でキューブを組み上げることができるはずである.その 一方で,回転の影響を無視してもなお水平方向の穴の位置が揃わないならば,無作為にキューブを並べ たのではファイバーを通すことができないということになる.この場合は,各キューブの穴の位置の平



図 6.4 並べ方1の方針でキューブを並べるためのジグ.当初はこれを用いてキューブを溶着し、シートモジュールを製作する予定であった.

均からのズレを考慮してキューブを並べる、といった並べ方に対する工夫が必要になる.

個々のキューブの形状は様々であるから,キューブを並べたときのキューブ同士の隙間や水平方向の 穴の位置のズレもキューブの組合せによって様々である.このような何通りものパターンを再現するた め,トイモンテカルロシミュレーションを行うことによって,キューブを8×8に並べたときに全ての 穴にファイバーを通すことができるか確認した.

6.2.1 トイモンテカルロシミュレーションによる検証

キューブの穴の直径は1.5 mm であり,ファイバーの直径は1 mm であるので,隣同士の穴の位置が 0.5 mm 以上ずれてしまうとファイバーを通すことができない.8×8の単位において一箇所でもファイ バーが通らないところがあると検出器を組み上げることはできないので,隣同士の穴の位置が0.5 mm ずれるところが一箇所以上あるときはその8×8単位は使用不可と判断する.このようなトイモンテカ ルロシミュレーションを大量に行うことで,使用不可となる8×8単位の割合を求める.

キューブの生成

シミュレーション上でキューブを並べるにあたり,まず本検査システムで測定したキューブの大きさ と穴の位置の分布からランダムに値を得ることで大量にキューブを生成した.

まず大きさについて,各キューブにつき6枚の画像から測定されるの横方向,縦方向の大きさを用い て,図6.7左のようにキューブの3次元的な大きさ height, width, depth を求める.例えば height の場 合,この図の向きでは4つの側面の画像から測定されるキューブの縦方向の大きさの平均を計算し,こ れを height とする.各キューブについて height, width, depth を求め,3次元分布にしたものが図6.7 右である.この3次元分布からランダムに値を得ることでキューブの大きさを再現する.



図 6.5 並べ方2の方針でキューブを並べるためのジグ. 間隔 10.38 mm で位置決めのため のピンを立てている.

次に穴の位置について,各面ごとに測定される穴の横方向の位置(以後 xhole と呼ぶ)と縦方向の位置(以後 yhole と呼ぶ)を2次元分布にし(図 6.8),各面ごとに対応する2次元分布からランダムに値 を得てそれを穴の位置とする.

キューブの整列,穴位置のズレの評価

生成したキューブを8×8に整列させる.検出器の組み上げの際は,前述のようにシートに対して垂 直方向の穴の位置はシートに垂直な方向のファイバーを確実に通すため,必ず揃える必要がある.した がって,この試験ではシートに対して垂直方向の穴の位置を基準にキューブを並べたときの水平方向の 穴の位置のズレを見るので,図6.9のようにキューブを整列していく.まず各キューブについて天面と 底面の穴の位置について平均を求め,それを垂直方向の穴の位置とする.次にこの穴の位置が一定間隔 になるようにキューブを2次元的に配置していく.ただし,隣り合うキューブ同士の隙間や,それによ る回転の影響は穴位置のズレを計算する際には考慮しておらず,今回のシミュレーションは垂直方向の 穴の間隔には依存しない.

このように8×8個のキューブの座標を固定した状態で,隣り合うキューブでの水平方向の穴位置のズ レを調べる.その際に,各キューブは完全な直方体と仮定した.また,固定した垂直方向の穴の位置の 周りで回転や平行移動をしてしまうと水平方向の穴の位置も変動してしまうが,今回のシミュレーショ ンではキューブはこれらの運動をしない,という理想的な条件を仮定した.

このような 8 × 8 個のキューブに対し,図 6.10 のように,隣同士での水平方向の穴のうち x 方向(横方向)に空いた穴について平面内での位置の差 δy ,鉛直方向での位置の差 δz とし,

$$\sqrt{\delta y^2 + \delta z^2} \tag{6.1}$$

を計算する. y 方向(縦方向)に空いた穴についても同様に,平面内での位置の差 δx として

$$\sqrt{\delta x^2 + \delta z^2} \tag{6.2}$$



図 6.6 シートモジュールの概念図. 灰色の小さな正方形がキューブを表す. 赤線で囲った 部分が8×8の単位である. このような単位を3×4個並べてシートモジュールを 製作する.

を計算する. これらが 0.5 mm 未満ならばファイバーが通るが,一箇所でも 0.5 mm 以上であればその 8×8 セットは組み上がらないということになる.

トイモンテカルロシミュレーションの結果

以上のような方法でキューブを1万個生成した.キューブ生成後に一切選別を行わない場合と,良 キューブが80%程度となるような選別条件を適用した場合それぞれに対し,これらのキューブから64 個ランダムに選び,8×8に整列させ,このセットにおける穴位置のズレを調べる,という過程を5000 回繰り返した.表6.2に結果を示す.

キューブの選別を行わない場合には,59.98 %の8×8個のキューブセットで穴の位置のズレが大き くファイバーが通らない箇所があり,組み上げ不可となった.仮に良キューブの割合が80 %程度とな るような選別を行ったとしても,25.54 %のキューブセットで同様にファイバーが通らない箇所があり 組み上げ不可となることがわかった.

Super FGD を組み上げる際には8×8個のキューブセットを約3万個使用する必要がある. 良キュー ブの割合をロシア方式品質検査と同等である95%程度の高水準に保ちつつ,3万個の8×8個のキュー ブセットをその水平方向の穴全てにファイバーが通るように並べることは不可能であると結論づけた. そこで,キューブを並べる際に無作為に並べるのではなく,各面の穴の位置のズレの傾向から並べ方を 工夫することを考えた.この並べ方の最適化については次章で述べる.



図 6.7 キューブの 3 次元的な大きさ height, width, depth の定義(左)と, それらの 3 次 元分布(右).分布の軸の単位ははカメラのピクセル数である.



図 6.8 6つの面それぞれの穴の位置の2次元分布.1面と4面,2面と5面,3面と6面が それぞれ向かい合う面である.



図 6.9 キューブ整列の概念図.シートに対して垂直方向の穴の位置を固定する.このよう に8×8個のキューブを整列させる.



図 6.10 隣同士のキューブでの水平方向の穴の位置のズレ. 右は水平方向の穴を横から見た図.

表 6.2 隣り合うキューブで水平方向の穴位置のズレが 0.5 mm 以上のところが一箇所以上 ある8×8セットの割合(単位は%).

	キューブの選別なし	キューブの選別あり
良キューブの割合	100	80.59
組み上げ不可な8×8セットの割合	59.98	25.54

7.1 超音波溶着のための並べ方の最適化

6.2 節で述べたように,超音波溶着を用いた組み上げを行うにあたり,キューブの製造時期によっては 大きさや穴の位置のばらつきが大きく,無作為にキューブを並べて溶着してしまうとファイバーを通す ことができない.

そこでキューブの各面の穴の位置のばらつきを考慮した並べ方を行うことによって,ファイバーを通 すことができるようになるか,再度トイモンテカルロシミュレーションによって試験を行った.

さらに,実際のキューブを本検査システムで検査して水平方向の穴の位置のばらつきによって分類し, トイモンテカルロシミュレーションと同様の方法で並べたときに,水平方向の穴にファイバーを通すこ とができるかどうか,確認した.

7.2 穴の位置のばらつきを考慮したキューブの間隔の決定

6.2 節と同様に、キューブはシートに対して垂直方向の穴の位置を基準に並べる. 今回は並べ方2の 方針でキューブを並べることを考えることにした. したがって実際にキューブを並べる際には、底部に キューブの穴よりわずかに直径が小さく短いピンを一定間隔で立てたジグを用意する. このピンをキュー ブの垂直方向の穴に挿すことでキューブの位置合わせを行う. 並べ方2では、ピンの間隔を、キューブ が互いに干渉しないような大きな値とする必要がある. しかし間隔が広いとキューブの周囲に必要以上 に空間ができ、穴の周りでキューブが回転してしまうおそれがある. キューブが回転するとその分水平 方向の穴も傾くので、さらに穴の位置のズレが大きくなってしまう. このような位置のズレがなるべく 生じないよう間隔を必要最低限の値にする必要がある.

本検査システムで測定したキューブの3次元的な大きさ height, width, depth のそれぞれの分布は図 7.1 のようになっており,平均で10.24 mm,最小,最大でそれぞれ10.16 mm,10.32 mm である.穴の 位置のばらつきを無視すると,10.32 mm の間隔でキューブを配置すれば,理想的には最大のキューブ が隣り合っても互いに干渉せずに並べることができる.その一方で,図7.2 のように例えば平均的な大 きさのキューブと最小のキューブが隣り合うと,両者の間には0.08 mm の隙間ができてしまう.

このような隙間を使って最小のキューブのみが回転してしまう場合が図 7.3 左で,周囲のキューブが 連鎖的に最大限回転してしまう場合が図 7.3 右である.それぞれの場合で回転角は $\theta \sim \sin \theta = 0.0109$, 0.124 となる.この回転により,例えば図中赤点で示した水平方向の穴の位置は単一キューブの回転の場 合,縦に 0.03 mm,横に 0.05 mm 変化する.連動した回転の場合に至っては縦に 0.55 mm,横に 0.38 mm 変化し,さらに隣り合うキューブも回転してしまうことから隣のキューブの穴の位置との差は縦にも横 にも 1.1 mm 以上生じてしまう.このような回転の下では明らかにファイバーを通すことができない. したがって,並べ方2の方針でキューブを並べる場合には,別途このような回転が生じないような工夫 をする必要がある.

6.2節で述べたように、並べ方3では並べ方2よりも細いピンで位置決めを行うことで、キューブはピンの周りでの回転だけでなく平行移動もできるようになる.この効果によって、ピンの間隔 △ を並べ方2 での最適値よりも小さくすることができるはずである.このとき、隣り合うキューブとの隙間が並べ方2 に比べ少なくなることから、回転による水平方向の穴の位置の変動が減り、穴の位置のズレが小さくなる可能性がある.その一方でキューブの平行移動が発生することにより穴の位置のズレは大きくなる可能性もある.

これらは検証する必要があるが、シミュレーションで検証するには、ただキューブを並べるだけでも 個々のキューブの形状のばらつきに加え、8×8個のキューブ全ての、互いに依存関係にある回転運動と 平行移動まで再現しなくてはならない.このようなシミュレーションを行うことは技術的・時間的に困 難であると判断した.並べ方2の方針であれば、キューブを並べるだけならば各キューブの運動を考える 必要はない.回転を考えない場合に水平方向の穴の位置が揃うことが確認されるならば、実際にキュー ブを並べる際に回転が生じないような工夫をすることで、水平方向の穴の位置を揃えることができるは ずである、と考え、今回は並べ方2の方針をシミュレーションで再現することにした.次節以降のトイ モンテカルロシミュレーションを行う際には、このような回転による水平方向の穴の位置のズレは無視 して考える.7.5節で実際のキューブを分類して並べる際に改めて議論する.



図 7.1 キューブの 3 次元的な大きさ height, width, depth の分布.



隙間 0.08 mm

図 7.2 間隔 10.32 mm でキューブを並べたとき,平均の大きさのキューブと最小のキュー ブが隣り合った場合.穴の位置がどちらも平均値であると仮定すると2つのキュー ブの隙間は 0.08 mm となる.



回転角 $\theta \sim \sin \theta = 0.0109$



回転角 $\theta \sim \sin \theta = 0.124$

図 7.3 図 7.2 のようなキューブの配置のときに想定される, 垂直方向の穴の周りでのキュー ブの回転. 左は小さいキューブのみが回転する場合. 右は周囲のキューブが一様に 最大限回転してしまう場合.

隣り合うキューブの間隔の決定

キューブの位置決めを行うピンの間隔は、単純に考えるとキューブを置く間隔に対応するのでキュー ブの大きさ程度かそれよりやや大きければ、隣り合うキューブが互いに干渉することなく並べることが できる.そのため、前述のとおりキューブの大きさのみを考える場合には間隔を最大のキューブの大き さである 10.32 mm とすれば全てのキューブを並べることができる.

しかし今回はシートに対して垂直方向の穴の位置を基準にキューブを並べる. この場合, 6.1.2 節で述 べたようにキューブの穴の位置のばらつきが大きい影響により, 隣り合うキューブでの基準となる垂直方 向の穴の位置によっては間隔 10.32 mm でも互いに干渉してしまい並べられないことがある. したがっ てこれらの穴の位置のばらつきも考慮する必要がある. ピンの間隔は図 7.4 のように, 隣り合うキュー ブの大きさ width, depth と, 垂直方向の穴の位置 xhole, yhole を用いて計算する. 例えば, 8×8 個の キューブセットにおいて横に並ぶキューブ1とキューブ2を固定するピンの間隔は

$$(ピンの間隔) > (キューブ1の xhole) + \{ キューブ2の (width - xhole) \}$$
 (7.1)

を満たす必要がある.縦に並ぶキューブ組についても同様である.この式から,キューブ1の xhole と キューブ2の xhole が同程度であれば互いに打ち消し合い,ピンの間隔はキューブ2の width 程度で良 いということになる.その一方,キューブ1の xhole がキューブ2の xhole に比べて大きいときはピン の間隔はキューブ2の width よりも大きくとる必要がある.今回は,キューブごとに各穴の位置の平均 値からのズレを調べ,このズレが最も小さいものをシートに対して垂直方向となるように配置すること にした.こうすることによって,どのキューブでも垂直方向の穴の位置は平均値からのズレが小さくな るので,条件式 7.1 においてキューブ1の xhole もキューブ2の xhole も平均に近い値となり,互いに打 ち消し合う可能性が高まる.その結果,必要なピンの間隔をなるべく小さくすることができる.

トイモンテカルロシミュレーションによって 6.2 節と同様の手順でキューブを生成し, ランダムに 8×8 に並べ,あるピンの間隔に対して隣り合う 2 つのキューブについて条件式 7.1 が成り立っているかどう かを確認する.8×8個のキューブセットに対して,この条件を満たさないキューブ組があると,そこで はキューブ並べることができない.しかし実際にキューブを並べる際には,そのような箇所では問題の キューブを条件を満たす別のキューブと取り替えれば並べることができるので,水平方向の穴にファイ バーが通るかどうかとは無関係である.しかし,8×8個のキューブセットにおいてこのようなキューブ 組が多ければ,いくつかのキューブを取り替えただけではそもそも8×8に並べることができない.当然 このような場合は組み上げることはできないので,条件を満たさないキューブ組は少ないことが望まし い.現実的には,キューブを並べて大量の8×8個のキューブセットを作るときに,90%程度のキュー ブセットでは全てのキューブ組が条件式7.1を満たしキューブをスムーズに並べることができ,残りの 10%程度では数箇所条件を満たさないキューブ組があることを許す.このような箇所では,該当する キューブを別のキューブと取り替えて整列を行う.このようにすることで,取り替えの頻度をなるべく 少なくしキューブの8×8での整列をスムーズに行いつつ,必要以上にピンの間隔を大きくしすぎるこ とによるキューブの回転の影響を少なくする.



図 7.4 穴の位置のばらつきも考慮したときのピンの間隔.

今回はトイモンテカルロシミュレーションでキューブを 10 万個生成した.なおキューブを生成する 時点では,各面の穴の位置 xhole と yhole については相関をもたせていたが,向かい合う面の穴の位置 の相関をもたせることができず,ランダムに生成してしまっていた.そこで図 7.5 のようにキューブ生 成後に向かい合う面での穴の位置の差 $\sqrt{\Delta xhole^2 + \Delta yhole^2}}$ を計算し,この値に制限をつけることで, 生成したキューブのうち,実際のキューブに近いもののみを使用することにした.左図のように実際の キューブの測定結果から計算される向かい合う面での穴の位置の差は平均 0.12 mm,値の大きなもので は 0.3 ~ 0.4 mm 程度である.したがってシミュレーションでは右図のようにこの値が 0.3 mm 未満で あるもののみ使用することにした.測定値より分布の広がりが大きくなってしまっているが,実際より 厳しい条件でシミュレーションを行っていると考える.

向かい合う面での穴の位置の差が全て 0.3 mm であったキューブからランダムに 8×8 個選んで並べ, 全ての隣り合うキューブ組について条件式 7.1 を満たしているか確認する,という操作を 1 万回繰り返 した.前章のシミュレーションに比べ統計量を増やしたのは,ピンの間隔を十分にとると条件式を満た さないキューブ組の数が少なくなり,その割合を正確に見積もることができなくなるからである.この 結果を表 7.1 に示す.

キューブの大きさの最大値である 10.32 mm をピンの間隔とするとほぼ全ての 8×8 個のキューブセットで条件式を満たさないキューブ組があるという結果となった.また上述した実用の観点から考えると、ピンの間隔は 10.38 ~ 10.40 mm 程度が最適である、という結果になった.したがってピンの間隔

10.38 mm と 10.40 mm の 2 種類の 8×8 ジグを製作した.



図 7.5 キューブの向かい合う面での穴の位置の差 √∆xhole² + ∆yhole² のヒストグラム. 左が本システムでの測定結果から計算したもの,右がシミュレーション.測定結果 での値を参考に,シミュレーションでの値に対して上限 0.3 mm を与える.

表 7.1 トイモンテカルロシミュレーションにおいて,8×8個のキューブセットを1万セット作成したときに,1箇所以上条件式7.1を満たさないキューブ組があるキューブ セットの割合.

					-
ピンの間隔 [mm]	10.32	10.34	10.36	10.38	10.40
条件式を満たさないキューブ組	00.82	00.48	56 15	91.94	6 20
がある8×8セットの割合 [%]	99.02	90.40	50.15	21.04	0.39

7.3 ファイバーを通すためのキューブの並べ方に関する設計

まず,図7.6 左のように水平方向の穴の位置について 2 次元分布を作成した.今回はシートに対して 垂直方向の穴の位置を基準にキューブを並べることから,図7.6 右のように水平方向の穴の位置座標の 水平成分 y は,そのキューブの垂直方向の穴の位置からの距離とした.また水平方向の穴の高さについ ては、キューブの底面を基準としているので,位置座標の垂直成分 z はキューブの辺からの距離とした. キューブの水平方向の穴の位置の平均を求め、各キューブの水平方向の穴が平均に対してどの方向にず れているのか,によってキューブを分類する.その上でズレの傾向の同じキューブを並べれば、それら の穴の位置は平均から同じ方向にずれているので,そのズレの程度が十分に小さくなるような分類をす れば、ファイバーが通るはずである.図7.6 左では穴の位置をA,B,C,Dの4通りに分類しているが、 それぞれの領域の中でのばらつきと、向かい合う面での穴の位置のズレを考慮したときに生じうる最大 の穴の位置のズレが 0.5 mm 未満であれば、ファイバーを通すことができる.最大の穴の位置のズレが 0.5 mm 以上となってしまう場合には、穴の位置の分類を4分割よりもさらに細かくすることで、最大 の穴の位置のズレを 0.5 mm 未満にすることが可能である.図7.7 左は図 7.6 左の穴の位置の分類を模 式的に示したものである.なお実際には水平方向の穴は縦と横に 2 本あるので、それぞれのズレの傾向 から 2 つの穴について独立に分類する必要がある.上のような考えに基づき縦と横の穴についての分類 に従ってキューブを例えば図 7.7 右のように 8 × 8 に並べれば,全ての穴にファイバーが通ると考えられる.また,シートモジュールを製作する際には図 6.6 のように 8 × 8 個のキューブセットを 3 × 4 個並べる.このとき,隣り合うキューブセット間で同じ列となるキューブの分類を一致させておくことで,シートモジュール単位でも全ての穴にファイバーを通すことができる.

トイモンテカルロシミュレーションでは、8×8個のキューブセットを大量に作成し各キューブセットに おいて隣り合うキューブでの水平方向の穴の位置のズレを調べる.一箇所でも穴の位置のズレが0.5 mm 以上あると、ファイバーが通らず検出器を組み上げることができない.このような8×8個のキューブ セットがどの程度の割合で生じてしまうかシミュレーションで確認する.なお、前述の通り穴の位置の ズレを確認する際には各キューブの回転による影響は考えていない.



図 7.6 水平方向の穴の位置の2次元分布.縦軸と横軸はそれぞれ右に示した,キューブを 横から見た図での水平方向の穴の位置z,yである.なお,向かい合う面で同様に 定義した穴の位置との平均をとっている.図中赤線は分布を1次関数でフィットし たものと,その直線に対して穴の平均位置で垂直に交わる直線であり,これらを用 いて領域の分割を行う.



図 7.7 キューブの水平方向の穴の位置のズレによる分類の例. 右はこのような分類を行った場合の8×8個のキューブの並べ方. この例では, 穴の位置の2次元分布をA, B, C, Dの4つの領域に分割し, キューブを縦の穴の位置と横の穴の位置で全4×4=16通りに分類している.

7.4 トイモンテカルロシミュレーションを用いた並べ方の最適化

7.4.1 水平方向の穴の位置の16通りの分類

図7.8 はトイモンテカルロシミュレーションで生成した 10 万個のキューブのうち,向かい合う面での 穴の位置の差が 0.3 mm 未満であるという条件を満たすものの水平方向の穴の位置の 2 次元分布を,1 次 元フィットした結果の傾きの分だけ回転させ,さらに分布の平均値が中心が原点にくるような座標変換 を行ったものである.向かい合う面での位置の差の条件を満たすものは 10 万個のキューブのうち 82154 個であった.また図中橙色の曲線は,長径と短径がそれぞれ対応する座標軸での標準偏差の 2.3 倍,3 倍 であるような楕円である.この楕円に含まれない領域のキューブは,その水平方向の穴の位置が極端に 平均から離れていると解釈できるので,キューブに対して,水平方向の穴の位置がこの楕円の領域内で ある,という選別条件を課す.このような条件を満たすキューブは,向かい合う面での穴の位置の差の 条件を満たしたキューブ 82154 個のうち 94.43 % に相当する 77577 個であった.全てキューブのうち, 使用可能なキューブの割合は 95 % 程度であることが望ましいので,95 % に比べわずかに少ないものの 妥当な条件である.

このような条件を満たすキューブの穴の位置を図 7.8 右のように 4 つの領域 A, B, C, D に分類する. 各領域内で,最も穴の位置がずれるとき,その距離は左図中で橙色の矢印で示したように 0.218 mm と なる.

水平方向の穴2つをそれぞれ4つの領域に分類することで,キューブを4×4=16通りに分類する.ト イモンテカルロシミュレーションによって分類した結果を表7.2に示す.全ての分類に同じだけの個数 のキューブが含まれていれば最初から最後まで図7.7右下のような規則で全てのキューブを並べること ができるが,実際には分類ごとにキューブの個数に偏りが見られた.したがって全ての8×8個のキュー

ブセットについてキューブを同じ規則で配置することはできないが,個数の多い領域のキューブにより, 個数の少ない領域のキューブを補うように,部分的にキューブ列を置き換えることでこの問題は解消で きる.

今回は分類ごとのキューブの個数については考えずに,図 7.7 右下のように 8×8 にキューブを並べ, 隣りあうキューブとの水平方向の穴の位置のズレを調べた.16 通りの各分類からキューブを 4 個ずつ無 作為に選び,8×8 にキューブを並べ,穴の位置のズレを調べる,という過程を1万回繰り返した.前述 のように垂直方向の穴の周りでの回転の影響は考えておらず,回転への対処は別途行う必要がある.

キューブを分類する際,水平方向の穴の位置については向かい合う面での穴の位置の平均値が4分割 した領域のどこに含まれるかによって分類していた.実際には図 7.5 からもわかるように,各キューブ において向かい合う面での穴の位置はずれているのでこのズレの分も考慮する必要がある.したがって, 各領域内で最も穴の位置がずれるとき,その距離は 0.218 mm であるが,ここにさらに向かい合う面で の穴の位置のズレの影響も考えると,隣り合うキューブ間での穴の位置のズレが 0.5 mm を超えてしま う場合がある.今回は,1万個の8×8個のキューブセットに対し,0.02%に相当する2個のセットで 穴の位置のズレが 0.5 mm を超えてしまう箇所があった.割合としてはかなり低いものの,200万個の キューブを組み上げる際には,8×8個のキューブセットは約3万個必要であるから,この方法で Super FGD を組み上げる際には6箇所程度でファイバーが通らないことが予想される.したがってこの方法で Super FGD を確実に組み上げることができるとは言えない.



図 7.8 水平方向の穴の位置の2次元分布に対して,中心が原点にくるような座標変換を行ったものに対し,選別条件となる楕円を描いたもの(左)と,4分割した領域A,B, C,Dを明記したもの(右).

表 7.2 トイモンテカルロシミュレーションにおいて,水平方向の穴の位置に対する楕円で の選別条件を満たすキューブを16通りに分類したときの,各分類のキューブの個数.

	A	В	\mathbf{C}	D
Α	5099	8078	8005	5321
В	2523	3877	3604	2706
\mathbf{C}	2502	3368	3746	2337
D	5222	7909	8057	5223

7.4.2 水平方向の穴の位置の 64 通りの分類

前節では,水平方向の穴の位置の2次元分布を4つの領域に分け,キューブを16通りに分類し8×8 に並べたが,検出器組み上げのために必要な精度で穴の位置を揃えることができない可能性があること がわかった.穴の位置を分類する際,2次元分布をさらに小さな領域に分けることで,領域内での穴の 位置のばらつきが押さえられるので,穴の位置のズレは小さくなると考えられる.そこで次に,図7.9, 図7.10 左のように2次元分布を8つの領域に分けることを考えた.このように領域を分けた場合では, 領域内で最も穴の位置がずれるとき,その距離は図7.9 中橙色の矢印で示したものであり,0.187 mm と なる.

今回は Super FGD の組み上げを想定し約3万個の8×8個のキューブセットでファイバーが通るこ とを確認するため,さらに統計量を増加してシミュレーションを行った.まずキューブを200万個生成 し,向かい合う面での穴の位置のズレが0.3 mm 未満である,という条件を課した.この条件を満たす キューブは200万個のうち164万3813個であった.さらに,これらのキューブのうち,水平方向の穴 の位置が2次元分布において楕円の領域内に含まれているキューブは94.42%に相当する155万2042 個であった.これらのキューブを64通りに分類したときの各分類のキューブの個数を表7.3に示す.16 通りに分類したときと同様に,分類ごとにキューブの個数にばらつきが見られるが,個数の多い領域の キューブを別の領域にも部分的に配置することでこの問題は解消されると考える.

今回もシミュレーションでは分類ごとの個数の偏りについては考えずに,図 7.10 右のように 8×8 に キューブを並べ,隣り合うキューブとの水平方向の穴の位置のズレを調べた.64 通りの各分類からキュー ブを1つずつ無作為に選び,8×8 に並べ,穴の位置のズレを調べるという過程を5 万回繰り返した.な おここでも垂直方向の穴の周りでのキューブの回転の影響は考えていない.

5万個の8×8個のキューブセットに対し,穴の位置のズレが0.5 mm を超えてしまう箇所があるもの は1つも無かった.16通りでの分類の際にはこのような8×8個のキューブセットは0.02 % あったが, 64通りの分類では,キューブの回転の効果を除いて,Super FGD を構成する約3万個のキューブセッ ト全てにファイバーを通すことができると考えられる.



図 7.9 キューブの水平方向の穴の位置の2次元分布を8つの領域に分類するときの境界.



- 図 7.10 キューブの水平方向の穴の位置の 2 次元分布を 8 つの領域に分類したときの各領 域(左)と,64 通りに分類したキューブでの 8 × 8 個のキューブセットの並べ方 (右).
- 表 7.3 トイモンテカルロシミュレーションにおいて,水平方向の穴の位置に対する楕円で の選別条件を満たすキューブ 164 万 3813 個を 64 通りに分類したときの,各分類の キューブの個数.

	A	В	\mathbf{C}	D	\mathbf{E}	\mathbf{F}	G	Η
А	27470	57240	31059	41280	43274	29892	53612	27116
В	14067	26326	16510	19891	21312	14980	20457	11282
\mathbf{C}	16091	27845	26735	34479	33418	27706	31927	19927
D	7777	11833	13740	16407	15498	13301	10499	7199
Е	7352	11404	13931	15841	16977	13780	11931	8144
\mathbf{F}	19946	33373	29475	34160	36099	27833	26651	17395
G	11900	23372	16288	22410	22682	17316	28530	15768
Η	24640	51374	29674	40542	41567	29713	53856	27968

7.5 実際のキューブを用いた並べ方の検証

実際にキューブを本システムで検査と分類を行い,前節までで議論した並べ方でキューブを8×8に 並べ,超音波溶着と同様にキューブ同士の相対位置を固定し,水平方向の穴にファイバーを通すことが できるか検証した.

7.5.1 キューブを並べるためのジグの準備

キューブを並べるためのジグについては, ピンの間隔が 10.38 mm のものと 10.40 mm のものを用意 した. 完成したジグの写真を図 7.11 に示す. ジグは 10.38 mm または 10.40 mm 間隔に穴を開けたジュ ラルミン製の板に,太さ 1.46 mm のステンレス製位置決めピンを立てている. ピンの太さの決定につ いては後述する. 穴の間隔が狭いとキューブを並べられない可能性が高くなることから,穴の間隔に対 する公差は (0/ + 0.02) mm とした. 使用した位置決めピンの太さに対する公差は (0/ – 0.02) mm であ

り,これと比較すると穴の間隔の精度は同程度であるので,これ以上の精度を求めるためには位置決め ピンもさらに精度の良いものを使用する必要がある.しかし今回の目的では,この精度で10.38 mmと 10.40 mm を統計的に区別できることから,精度に関しては妥当であると考えた.



図 7.11 キューブを 8×8 に整列させるジグ. この写真はどちらも穴の間隔 10.38 mm のものである.

位置決めのためのピンの太さは、キューブの穴の直径よりもわずかに小さいものを選ぶ.その基準と して、8×8個のキューブの穴にピンを通した状態で溶着し、溶着後はピンを抜く必要があることを考慮 すると、ピンになるべく応力がかからない程度の太さにしなければならない.ピンの太さを決定するた め、図 7.12のように、0.01 mm おきに穴の直径が測定できるピンゲージ^[61]を用いて、実際のキューブ の穴の直径を測定した.





図 7.12 0.01 mm おきに穴の直径が測定できるピンゲージ(左)と,それを用いたキュー ブの穴の直径の測定(右).

80 個のキューブの3つの穴に1.46, 1.47, 1.48 mm のピンゲージを通し,かかる応力を確認した.ただし1.48 mm のピンゲージでは10 個のキューブの検査をした段階で,6割程度の穴に通すのにかなりの応力がかかったので,キューブの穴に対し太すぎると判断し,それ以降のキューブに対しては使用していない.1.46 mm と1.47 mm のピンゲージはキューブの穴全てに通すことができた.1.47 mm では依然として応力がかかる穴が1割程度あったが1.46 mm では応力がかかる穴はさらに少なくなった.1.46 mm では穴とピンゲージの間に隙間ができてしまうところは多くなってしまったが,ピンを立てた固定ジグ

から溶着後の8×8キューブをスムーズに取り出すために、ピンの太さは1.46 mmと決定した.

なお,キューブの穴は1.5 mmのドリルで開けているのでそれより小さな径にはならないはずだが,今回1.48 mmのピンゲージではきつすぎるという結果になった.これはキューブの穴のうち特に表面の部分が1.5 mmより小さくなっていることが原因であると考えられる.キューブの表面は発泡処理がされており,発泡した部分が柔らかく,ドリルの刃が発泡部分にうまく食い込まずに穴を開けることで,刃を抜いた後に穴の周囲の発泡部分が穴の縁にわずかにかぶさり,ドリルの径より穴の表面の部分が小さくなっていると考えた.実際にピンゲージを穴に通すとき,挿入し始めるときと貫通するときに最も強い力が必要であった.

7.5.2 検査システムによるキューブの分類

16 通りに分類する場合も 64 通りに分類する場合も,キューブの各面の穴の位置を調べ,最も平均か らのズレが小さい面をシートに対して垂直に置き,残りの面の穴の位置にしたがって分類する必要があ る.しかし,本検査システムは現状ではキューブを使用可能かどうかで分類し,異なる箱に落下させて 回収することしかできない.このような回収の方法ではキューブのどの面が画像解析でのどの面に対応 するかわからなくなってしまう.したがって穴の位置によって分類した並べ方を行うためには,解析結 果をもとに,最も平均からのズレが小さい面が上に向くようにキューブを回転させたうえで,分類しな ければならない.

このようなキューブの回転と分類の作業を短時間で間違えずに行うために,図7.13のようなUFACTORY 社製の6軸ロボアーム xArm 6^[62]を導入することを考えている.このロボアームは図7.13右のように 6箇所の可動部分があり,複雑な動きを行うことができる.このロボアームを使用することにより,図 7.14のようなキューブを回転し分類する機構を検査システムに追加することができる.ロボアームの先 端に真空吸着機器を取り付け,検査後のキューブが落下する前にこのロボアームで吸着し,解析結果に したがってキューブを回転させて向きを合わせ,分類ごとに仕切られたキューブ回収用のジグまで移動 させる.このような機構を追加する場合,画像解析後のキューブを吸着するために,システム全体の回 転を一度停止させなくてはならない.そのため,キューブひとつあたりの検査のための時間が3秒程度 余計にかかる.これによりひとつあたりの検査時間は合計で8秒程度になってしまう.当初キューブひ とつあたりの検査時間は5秒程度であることを要求していたが,その1.6倍程度の検査時間となってし まう.しかしこの場合でも200万個のキューブを検査・分類するのに5ヶ月程度で完了する.ロシア方 式品質検査では1年9ヶ月程度かかったことを考えると,その4分の1程度の日数で検査を終えること ができる.

8×8個のキューブセットにファイバーを通すことができるようなキューブの並べ方を実証するため の試験を行う現段階ではロボアームの準備はできていないので、本システムで検査後のキューブを人の 手で分類し、8×8に並べた、キューブを並べる際には、ピンの間隔が10.38 mmの整列用のジグを用い た、ピンの間隔が10.40 mmのジグも製作したが、後述する理由によって今回は使用しなかった。

また,前節で見たように,キューブを穴の位置で分類する際には16通りの分類では200万個のキュー ブを必ずしも組み上げることができるとは言えず,確実な組み上げのためには64通りの分類が必要にな る.しかし,人の手でキューブを分類する都合上,多くのキューブの検査と分類を行うには時間がかか り,分類やキューブの面を間違えるリスクが高まる.また16通りに分類する場合でも,99.98%の8×8 個のキューブセットではファイバーを通すことができるという結果を得ているので,10個未満といった 極端に少ない個数のキューブセットを作る場合にはかなりの高確率でファイバーを通すことができるは ずである.したがって今回は16通りにキューブを分類し,8×8個のキューブセットを製作してキュー ブ同士の相対位置を固定したときに,水平方向の穴にファイバーが通ることを確認することにした.



図 7.13 UFACTORY 社製ロボアーム xArm 6. 左の写真ではアームの先端部分は物体を 挟むための部品が取り付けられているが,今回の用途ではこの部品を取り外し,真 空吸着用の部品を取り付ける. 右は xArm 6 を正面から見た図. 図中 joint 1 から joint 6 がこのロボアームにおける可動部分.



図 7.14 xArm 6を用いたキューブ分類の流れ.現状の検査システムで検査されたキューブ を落下する前に xArm 6 で吸着し,分類のためのジグまで運ぶ.

7.5.3 キューブの検査・分類と, 整列の結果

キューブの検査・分類

キューブの分類は,図7.8右のように,水平方向の縦の穴,横の穴をそれぞれ4つの領域に分類する ことで,合計16通りの分類とする.本システムによるキューブの水平方向の穴の位置の測定値の2次元 分布を図7.15に示す.左図の橙色の曲線のような楕円を考え,この楕円に含まれるキューブのみ選別す るよう条件を与える.さらに楕円の内側の領域を右図のように4つの領域A,B,C,Dに分ける.この ような操作を2つの水平方向の穴の2次元分布に対しそれぞれ行う.各キューブを2つの水平方向の穴 についてそれぞれ分類し,それに従って16通りに分類する.



図 7.15 本システムで測定したキューブの水平方向の縦の穴,横の穴の位置分布を,座標 変換により平均が原点に来るようにしたもの.上,下がそれぞれ縦,横の穴の分 布である. 左図の橙色の曲線ががキューブ選別のための楕円である. 右図が縦の 穴,横の穴それぞれの分布を4つの領域に分割したもの. A, B, C, D が各領域 の分類名である.

図 7.16 のように検査システムのそばに 16 通りに分類するためのトレイを用意し,各キューブの検査 結果をディスプレイで確認して,それに従って手動でキューブの向きを合わせトレイに並べた.

今回,704個のキューブを検査し分類した.楕円の範囲内のキューブが627個,楕円の範囲外となったキューブが77個となった.楕円の範囲内のキューブの割合は89.1%であり,統計誤差の影響を考慮

しても 95 % には届かないという結果になった.キューブの製作時期の違いなどによって,はじめに参照した穴の位置の 2 次元分布が検査をすすめるにつれて実際と異なってきてしまう可能性がある.この場合,参照している 2 次元分布の平均値や,分布を 1 次関数でフィットした際の傾きが,本来と異なる値になってしまう.このような事態を防ぐため,検査を行いながら,参照する穴の位置の 2 次元分布を 逐次アップデートする必要がある.

楕円の範囲内のキューブの各分類の内訳は表 7.4 のようになった.また実際に分類しトレイに並べた 写真を図 7.17 に示す.



図 7.16 キューブ分類のためのセットアップ.

表 7.4 704 個のキューブのうち, 楕円の範囲内のキューブ 627 個の分類の内訳.

	A	В	С	D
А	58	29	33	23
В	28	49	26	78
\mathbf{C}	71	16	39	26
D	21	55	24	51

キューブの整列

図 7.7 右下のように,16 通りに分類したキューブを 4 個ずつ使用し,図 7.11 のピンの間隔 10.38 mm の整列ジグ上に 8×8 に並べた.並べている様子の写真を図 7.18 に示す.図 7.17 の各分類からキューブ



図 7.17 704 個のキューブを分類し,分類ごとにトレイに並べた様子. 500 個程度のキュー ブを検査・分類し,8×8 個のキューブセットを3 個製作したのち,200 個程度の キューブを検査・分類したので,この写真では各分類のキューブの個数はそれぞ れ実際より12 個少ない.

を1つずつとり,順番や向きを変えずに図7.18 左のように4×4に並べる. これを4回行うことでひと つの8×8個のキューブセットが完成する. 今回はキューブセットを5個製作した. そのうち,図7.18 中にあるように,ジグのピンにキューブをはめる際にキューブ同士が干渉してしまい,並べることがで きないところが全部で2箇所あった. その場合には代わりに同じ分類で別のキューブを選ぶことで並べ ることが可能となった. この取り替えたキューブは別のキューブセットを作る際には隣と干渉せず使用 可能であった. ピンの間隔 10.38 mm のジグを使用したときにこのような隣り合うキューブ同士が干渉 してしまう箇所が多ければ,ピンの間隔 10.40 mm のジグを使用する予定であったが,このような箇所 は全体で2箇所と少なかったことから,今回はピンの間隔 10.40 mm のジグは使用しなかった.

完成した8×8個のキューブセットに対し,その水平方向の穴にファイバーを通すことができるかどうか,以下のような手順で確認を行った.各手順に対応する写真を図7.19に示す.

- 1. キューブセットの4つの辺に対し,平らな金属板を軽く押し当てることで一番外側のキューブの 回転を防いだ.
- 2. 超音波溶着の代わりに、マスキングテープと養生テープで作った固定テープをキューブセットの 上から貼ることで、キューブ同士の相対位置を固定する.マスキングテープを8本用意し、ずらし ながら重ねることで、8×8個のキューブセットを全て覆う太さにし、上から養生テープを貼って 補強することで固定テープを製作した.



- 図 7.18 8×8ジグにキューブを配置している様子. 左では16個のキューブのみ配置してあ る. 中はキューブ同士が干渉してしまい1つのキューブにピンを通すことができ ず, 並べることができていない状態. この後このキューブは同じ分類の別のキュー ブと取り替えた. 右は8×8個のキューブセットが完成した様子.
- 3. 固定テープを上から手で満遍なく押さえることで,全てのキューブが確実に固定テープによって固 定されるようにした.その後固定テープの両端を折り返し,キューブの側面が見える状態にした.
- 4.8×8個のキューブセットの2方向の水平方向の穴合計16箇所に,波長変換ファイバーを通すこ とができるか,また,ファイバーが通る場合どの程度の応力がかかるか確認した.



図 7.19 8×8個のキューブセットにファイバーを通すことができるかどうかの確認の手順. 手順2の写真で現れる緑色のシート状のものが,マスキングテープと養生テープ で作った固定テープ.手順4では水平方向の穴に波長変換ファイバーを通してい る.この試験を行っている部屋は波長変換ファイバーとプラスチックシンチレー タの保管庫として使われており,これらの保護の目的で特殊な照明を用いている ので波長変換ファイバーは透明に見えている.

今回,このような手順で8×8個のキューブセットを5個製作しファイバーを通す試験を行った.こ れら5個のキューブセット全てについて16本全てのファイバーを通すことができた.そのうち4個につ いてはどのファイバーにもほとんど応力がかかっていなかった.残りの1個についても,16本のファイ バーのうち1本にごくわずかに応力がかかるのみで,それ以外のファイバーは全てスムーズに通った. ファイバーが全てスムーズに通るキューブセットを通常の蛍光灯の下で撮影した写真を図7.20に示す. なお,今回全てのファイバーを通すことができ,7.2節で議論したキューブの回転の影響は有意には見ら れなかった.

また,楕円の範囲内のキューブを無作為に 64 個選び,向きを考えずに配置した 8×8 個のキューブ セットについても 5 個作り,同様にファイバーを通す試験を行った.このように無作為に 8×8 にキュー ブを並べるときには,ジグのピンにキューブをはめる際に隣のキューブと干渉してしまう箇所が全体の 1/4 から 1/3 程度見られた.しかしほとんど全ての場合で,キューブの向きを変えて,別の穴を垂直方 向の穴とすることで隣のキューブと干渉しなくなった.

このように組んだ5個のキューブセットのうち,3個では水平方向の穴の位置が揃っておらずファイ バーが通らない箇所があり,このような箇所は合計で6箇所であった.またファイバーに応力がかかる 箇所は全てのキューブセットで見られた.このような箇所は合計13箇所あった.キューブの分類を行っ た場合とキューブを無作為に選んで並べた場合について,8×8個のキューブセットにファイバーを通し

た結果を表 7.5 にまとめた.

なお全てのファイバーを通すことができたので,7.2節で議論したキューブの回転による,水平方向の 穴の位置のズレに対する影響は有意には見られなかった.

Super FGD を組み上げる際には8×8個のキューブセットを約3万個用意する必要があるので,今回 試験したキューブセットの個数5個では検出器の組み上げ可能性について議論するには統計が極端に少 なすぎる.しかし,キューブの分類を行った場合には全てのキューブセットでファイバーを通すことが できた.また,キューブの分類を行った場合とキューブを無作為に選んだ場合を比較するとファイバー が通らなかった箇所,ファイバーに応力がかかる箇所ともに,無作為の場合よりも分類を行った場合の 方が統計的に有意に数が少ない.したがって分類を行うことでキューブを組み上げることができる確率 は大きくなることが言える.



図 7.20 ファイバーを通した8×8個のキューブセットの写真. 左は真上から,中は斜め方 向から,右上は手前側から,右下は向かって右側からそれぞれ撮影したものであ る.通常の蛍光灯の下で撮影しているので波長変換ファイバーが緑色に見える.

表 7.5 キューブの分類を行った場合とキューブを無作為に選んだ場合それぞれで8×8個 のキューブセットを製作した結果.

		ファイバーが	ファイバーに
	畨号	通らない箇所	応力がかかる箇所
	1	0	0
	2	0	0
分類を行った場合	3	0	1
	4	0	0
	5	0	0
	1	0	3
	2	3	3
無作為の場合	3	1	4
	4	0	2
	5	2	1
本計		0 (分類あり)	1 (分類あり)
ΠĒΙ		6 (無作為)	13 (無作為)

第8章 結論

ニュートリノ振動解析におけるニュートリノ・原子核反応の不定性由来の系統誤差の削減のために, T2Kの前置検出器に新たな検出器 Super FGD を導入する. Super FGD は約 200 万個のシンチレータ キューブを3次元方向に積層したニュートリノ検出器であり,シンチレータキューブ内部を通過した荷 電粒子によるシンチレーション光を,各シンチレータキューブに3方向から開けられた穴に通した波長 変換ファイバーとその先端に取り付けられた光検出器 MPPC で読み出す.

Super FGD を組み上げる際,シンチレータキューブの形状の個体差を予め検査し使用可能なものとそ うでないものを選別する必要がある.本研究では個々のシンチレータキューブの6面全てを撮影し,画 像解析を用いてその形状について5秒程度の短時間で検査,選別する自動システムを開発した.シンチ レータキューブの大きさとファイバーを通す穴の位置を10 µm 程度の精度で抽出する独自の画像解析ア ルゴリズムを開発し,ロシアで行われている人の手でのシンチレータキューブ品質検査の結果を再現す ることを試運転で確認した.

また、シンチレータキューブをシートに超音波溶着により固定する方法で Super FGD の組み上げを行 う場合には、シンチレータキューブをシートに固定してしまうので、予め穴の位置を揃えなければファイ バーを通すことができない.そこで、各シンチレータキューブの水平方向の穴の位置の平均からのズレ を測定し、平均からのズレの傾向によってシンチレータキューブを分類することで穴の位置が揃いファ イバーが通るようになることをトイモンテカルロシミュレーションで確認した.水平方向の穴の位置に よりシンチレータキューブを 16 通りに分類したときには、組み上げの際の基本単位である8×8シンチ レータキューブセットの 99.98 % でファイバーを通すことができ、64 通りに分類したときは 100 % の セットでファイバーを通すことができるという結果となった.これにより、Super FGD を組み上げる際 にも全ての穴にファイバーを通すことができることが期待される.更に、実際のシンチレータキューブ を本システムで検査し、水平方向の穴の位置の平均からのズレで 16 通りに分類し、その分類に従って 8×8 に並べた.このような8×8シンチレータキューブセットを5 個製作したうちの5 個全てで、16本 全てのファイバーを通すことができた.また分類に従って並べたときと分類をせず無作為に並べたとき を比較すると、分類したときのほうが統計的に有意にファイバーが通りやすくなることを確認した.今 回はシンチレータキューブの 16 通りの分類は人の手で行ったが、6 軸ロボアームを用いて自動化するこ とでより確実かつスムーズに分類を行うことができるようになると期待される.

謝辞

修士課程の2年間にわたり本研究を進めるにあたって,多くの方々からお力添えを頂きました.この 場をお借りしてお礼申し上げます.

中家剛教授にはこのようなテーマでの研究を行う機会をいただきました.また時には研究についての みならず,私の将来についての相談にも乗っていただきました.木河達也助教は,本検査システム開発 のあらゆる点について指導して下さり,相談に乗って下さいました.さらに,ニュートリノの物理や検 出器について何も理解していなかった私に根気強く教えて下さったことや修士論文をはじめとした多く の書類の添削をして頂いたことなど,何から何まで本当にお世話になりました.最後にはシンチレータ キューブの検査・分類を夜中まで手伝って下さり,居室で修論を書く私の代わりに8×8セットの製作 まで行ってくださいました.市川温子准教授には,私が研究についてどうしたらよいかわからず困って いるときにいつも、問題の核心に迫るあまりにも的確なアドバイスを頂きました.東北大学へのご栄転, おめでとうございます.KEKの小川智久研究員は,本研究において最も重要な点のひとつである画像解 析について,またトイモンテカルロシミュレーションについて,ソフトウェアのことを何も知らなかっ た私に教えて下さいました.また本検査システムを組み上げた際には京都まで足を運んでいただき,検 査システムの最後の調整の際に助けていただきました.松原綱之助教は超音波溶着での組み上げの概念 について教えてくださり,キューブの並べ方を最適化する際には親身に相談に乗って下さいました.ま た,そもそも1万個程度の大量のキューブをロシアから調達し,京都へ送ってくださったおかげで,こ のような研究をすすめることができました.

京都 T2K グループの先輩である栗林宗一郎さん,小田川高大さん,田島正規さんにはご自身の経験 を元に,ソフトウェアやハードウェアに限らず,事務手続きの仕方に至るまで様々なアドバイスを頂い ただけでなく,日常的な会話にも大いに付き合っていただきました.芦田さん,平本さん,安留さんの 真摯に研究に取り組む姿勢には尊敬の念を抱いております.修士論文や学振書類の執筆にあたり,先輩 方の書類を参考にさせていただきました.T2K 実験の皆様,NINJA 実験の皆様,特に ND280 アップグ レードグループの皆様,岩本さん,粟田口さん,Mahesh さん,在原くん,江口くん,鞠谷くん,皆様に は研究についてアドバイスを頂いたこともありますし,何より皆様のおかげで東海村で楽しく過ごすこ とができました.またベトナムに行かせていただいた際には Son さんをはじめ多くの方のお世話になり ました.私にとってベトナムは初めての海外であり,貴重な経験となりました.

株式会社東京技研の皆様には、本検査システムの構想の段階でご相談に乗っていただきました.大規 模な検査システムを製作していただく計画は保留となってしまいましたが、皆様にご提案頂いたアイデ アにヒントを得て本検査システムの開発を行うことができました.スズノ技研株式会社の皆様には、本 検査システムのための多くの部品の製作をしていただいただけでなく、設計の段階でも様々なアドバイ スを頂きました.京都大学の中村和広さんには、Arduinoやサーボモーターについて、また 3D プリン
タの使い方について教えていただきました.さらにステッピングモーターのドライバの取扱説明書の解 読の際にも非常にお世話になりました.秘書の皆様,事務室の皆様には物品購入や出張手続きをはじめ とした様々な事務手続きの際に大変お世話になりました.佐々木さんは伝票処理のお願いのメールに対 しいつもすぐ返信してくださいました.

高エネルギー物理学研究室の皆様には研究室ミーティングや普段の研究生活において大いにお世話に なりました.また私が検査システムの進捗報告をすると、いつも興味を持って聞いてくださいました. 安留さんはファイルとオロナミンCを差し入れしてくださいました.中田くん(マイク)は修論執筆中 に夏限定のジュースをおごってくれました.同期の大塚くん、小林くん、末野くん、菅島くん、辻川く ん、フーくん、ヨハン、素敵な仲間がたくさんでき本当によかったです.

最後に、いつも悲観的な私を根気強く応援し続けてくれる家族に感謝いたします.

参考文献

- [1] W. Pauli, "Dear radioactive ladies and gentlemen", Phys. Today 31N9, 27 (1978).
- [2] F. Reines, C. L. Cowan, Jr., F. B. Harrison, A. D. McGuire, and H. W. Kruse, "Detection of the Free Antineutrino", Phys. Rev. 117, 159 (1960).
- [3] G. Danby, J-M. Gaillard, K. Goulianos, L. M. Lederman, N. Mistry, M. Schwartz, and J. Steinberger, "Observation of High-Energy Neutrino Reactions and the Existence of Two Kinds of Neutrinos", Phys. Rev. Lett. 9, 36 (1962).
- [4] K. Kodama *et al.* (DONUT Collaboration), "Observation of tau neutrino interactions", Phys. Lett. B 504, 218 (2001).
- [5] B. Pontecorvo, "Inverse beta process and nonconservation of lepton charge", Sov. Phys. JETP, 7, 172–173 (1958).
- [6] Z. Maki, M. Nakagawa, and S. Sakata, "Remarks on the Unified Model of Elementary Particles", Prog. Theor. Phys., 28, 870 (1962).
- [7] Y. Fukuda *et al.* (Super-Kamiokande Collaboration), "Evidence for oscillation of atmospheric neutrinos." Phys. Rev. Lett. 81.8 (1998).
- [8] S. N. Ahmed *et al.* (The SNO Collaboration), "Measurement of the Total Active 8B So- lar Neutrino Flux at the Sudbury Neutrino Observatory with Enhanced Neutral Current Sensitivity", Phys. Rev. Lett. 92, 181301 (2004).
- T.Araki *et al.* (KamLAND Collaboration), "Measurement of neutrino oscillation with KamLAND: Evidence of spectral distortion", Phys. Rev. Lett. 94, 081801 (2005)
- [10] M. G. Aartsen *et al.* (IceCube Collaboration), "Measurement of Atmospheric Neutrino Oscillations at 6-56 GeV with IceCube DeepCore", Phys. Rev. Lett. 120, 071801 (2018).
- [11] K. Abe, R. Akutsu *et al.* (The T2K Collaboration), "Constraint on the matter–antimatter symmetry-violating phase in neutrino oscillations", Nature 580, 339–344 (2020).
- [12] Esteban, I., Gonzalez-Garcia, M., Maltoni *et al.*, "The fate of hints: updated global analysis of three-flavor neutrino oscillations", J. High Energ. Phys. 2020, 178 (2020).

- [13] ZZ. Xing, ZH. Zhao, "A review of μ - τ flavor symmetry in neutrino physics", Rep Prog Phys., 79(7):076201 (2016).
- [14] Glennys R. Farrar and M. E. Shaposhnikov, "Baryon asymmetry of the Universe in the standard model", Phys. Rev. D 50, 774 (1994).
- [15] M.Fukugita and T.Yanagida, "Baryogenesis without grand unification", Phys.Lett. B174 (1986).
- [16] X. Qian, P.Vogel, "Neutrino mass hierarchy", Progress in Particle and Nuclear Physics, 83, 1-30 (2015).
- [17] K.Abe et al., "The T2K Experiment", arXiv:1106.1238 [physics.ins-det].
- [18] About T2K [https://t2k-experiment.org/ja/t2k/].
- [19] J-PARC 加速器施設 [http://j-parc.jp/Acc/ja/index.html].
- [20] C.Giganti, "Latest results from T2K and T2K Phase II", arXiv:1803.11513 [hep-ex].
- [21] K. Abe *et al.*, "Measurements of the T2K neutrino beam properties using the INGRID on-axis near detector", arXiv:1111.3119 [physics.ins-det].
- [22] 青木茂樹,中家剛,塚本敏文,"T2K 実験 前置ニュートリノ測定器 ND280 Off-Axis",高エネルギー ニュース, Vol29 (2010).
- [23] F. Vannucci, "The NOMAD Experiment at CERN", Advances in High Energy Physics, 129694, 20 (2014).
- [24] M. Jiang *et al.* (The Super-Kamiokande Collaboration), "Atmospheric Neutrino Oscillation Analysis With Imporved Event Reconstruction in Super-Kamiokande IV", Prog. Theor. Exp. Phys., 053F01 (2019).
- [25] スーパーカミオカンデ イベントディスプレイ

[http://www-sk.icrr.u-tokyo.ac.jp/sk/detector/eventdisplay.html]

[26] スーパーカミオカンデ 新生スーパーカミオカンデがスタート,ガドリニウムを加え,新たに観測 開始

[http://www-sk.icrr.u-tokyo.ac.jp/sk/news/2020/08/sk-gd.html]

- [27] M. Tanabashi et al. (Particle Data Group), Phys. Rev. D 98, 030001 (2018) and 2019 update.
- [28] K. Abe et al., "T2K ND280 Upgrade Technical Design Report", arXiv:1901.03750 [physics.insdet].

- [29] G. Charpak, J. Derré, Y. Giomataris, Ph. Rebourgeard, "Micromegas, a multipurpose gaseous detector", Nuclear Instruments and Methods in Physics Research Section A: Accelerators, Spectrometers, Detectors and Associated Equipment, 478, 1-2, 26-36 (2002).
- [30] kuraray Plastic Scintillating Fibers (Materials and Structures) [http://kuraraypsf.jp/psf/]
- [31] kuraray Plastic Scintillating Fibers
 [https://www.kuraray.com/uploads/5a717515df6f5/PR0150_psf01.pdf]
- [32] 浜松ホトニクス MPPC とは

[https://www.hamamatsu.com/jp/ja/product/optical-sensors/mppc/what_is_mppc/index.html]

[33] 浜松ホトニクス 技術資料 MPPC

[https://www.hamamatsu.com/resources/pdf/ssd/mppc_kapd9008j.pdf]

[34] 浜松ホトニクス S13360-1325PE

[https://www.hamamatsu.com/jp/ja/product/type/S13360-1325PE/index.html]

[35] Salleh AHMAD, CITIROC ASIC, TIPP 2014

[https://indico.cern.ch/event/192695/contributions/353181/attachments/277133/ 387721/Citiroc_ASIC.pdf]

[36] UNIPLAST

[http://uniplast-vladimir.com/]

[37] 株式会社カイジョー 超音波溶着の原理(メカニズム)

[https://www.kaijo.co.jp/odm/ultrasonic-welding-lab/about.html]

[38] ファインケミカルジャパン株式会社 NEW TEF コート

[https://www.fcj.co.jp/documents/catalog/catalog_fc102.pdf]

[39] ELP-USB8MP02G-SFV(5-50mm)

[http://www.webcamerausb.com/elp-8mp-3264x2448-sony-imx179-cctv-usb-camera-550mm-varifocal-cs-lens-hd-usb-industrial-box-inside-surveillance-usb-camera-webcam-p-240.html]

[40] Tokina リアコンバーター

[https://tokina.co.jp/fa/accessories/cat103/rear-converter.html]

[41] オリエンタルモーター株式会社 AZM911AC+AZD-AD

[https://www.orientalmotor.co.jp/products/detail.action?hinmei=AZM911AC%2BAZD-AD]

- [42] オリエンタルモーター株式会社 ステッピングモーターの基礎 [https://www.orientalmotor.co.jp/tech/webseminar/st_kiso/]
- [43] オリエンタルモーター株式会社 サポートソフト MEXE02 [https://www.orientalmotor.co.jp/download/software/mexe02/]
- [44] 秋月電子通商 Tower Pro SG90 [https://akizukidenshi.com/catalog/g/gM-08761/]
- [45] Tower Pro SG90 データシート [https://akizukidenshi.com/download/ds/towerpro/SG90_a.pdf]
- [46] MONOist Arduino で学ぶ基礎からのマイコンモーター制御 [https://monoist.atmarkit.co.jp/mn/series/2914/]
- [47] MONOist H8 で学ぶマイコン開発入門 [https://monoist.atmarkit.co.jp/mn/series/2053/]
- [48] バイポーラトランジスタ回路の設計 [http://doku.bimyo.jp/bipoler/]
- [49] 武蔵野電波 Arduino 日本語リファレンス [http://www.musashinodenpa.com/arduino/ref/index.php]
- [50] マルツオンライン Arduino Uno Rev3(アルディーノ)【A000066】
 [https://www.marutsu.co.jp/pc/i/604593/]
- [51] マルツオンライン Maruduino Uno R3(Arduino Uno の互換ボード)【MABTB-UNO-R3】 [https://www.marutsu.co.jp/pc/i/605620/]
- [52] OpenCV
 - [https://opencv.org/]
- [53] john F. Canny, "A Computational Approach To Edge Detection", IEEE Transactions on Pattern Analysis and Machine Intelligence, PAMI8(6):679-698 (1986).
- [54] Satoshi Suzuki, Keiichi Abe, "Topological structual analysis of digitized binary images by border following", Computer Vision, Graphics, and Image Processing, 30, 1, 32-46 (1985).
- [55] OpenCV-Python Tutorials OpenCV における輪郭(領域) [http://labs.eecs.tottori-u.ac.jp/sd/Member/oyamada/OpenCV/html/py_tutorials/py_imgproc/ py_contours/py_table_of_contents_contours/py_table_of_contents_contours.html]

[56] OpenCV-Python Tutorials ハフ変換による直線検出

[http://labs.eecs.tottori-u.ac.jp/sd/Member/oyamada/OpenCV/html/py_tutorials/py_imgproc/py_houghlines/py_houghlines.html]

- [57] OpenCV-Python Tutorials ハフ変換による円検出 [http://labs.eecs.tottori-u.ac.jp/sd/Member/oyamada/OpenCV/html/py_tutorials/py_imgproc/ py_houghcircles/py_houghcircles.html]
- [58] Paul V C Hough, "Method and means for recognizing complex patterns", U.S.Patent, 3069654 (1962).
- [59] Duda, Richard O. and Hart, Peter E., "Use of the Hough Transformation to Detect Lines and Curves in Pictures", Association for Computing Machinery, 15, 1, 0001-0782 (1972).
- [60] HK Yuen, J. Princen, J. Illingworth, J. Kittler, "Comparative study of Hough Transform methods for circle finding", Image and Vision Computing, 8,1, 71-77 (1990)
- [61] 新潟精機株式会社 鋼ピンゲージセット AA-1A

[https://www.niigataseiki.co.jp/product/pin_line_aa.html]

[62] UFACTORY xArm

[https://www.ufactory.cc/pages/xarm]

付 録 A モーターの動作原理

A.1 5相ステッピングモーターの動作原理

5 相ステッピングモーターの構造を図 A.1 に示す.中央の永久磁石に対応するのがローター,周囲の 電磁石に対応するのがステーターである.

ローターの内部には永久磁石があり,ローター1とローター2はそれぞれN極,S極に磁化している. またローターの周囲は歯車のような形状をしており,歯は50個ずつあり,その間隔は7.2°である.ロー ター1とローター2は互いに歯を半ピッチずらした状態で固定されており,正面(図中シャフト側)か ら見るとローター1のN極の歯とローター2のS極の歯が交互に3.6°間隔で合計100個備わったものと 考えることができる.

ステーターは 10 極の磁極を持ち,向かい合う磁極は互いに同じ磁極になるよう導線が巻かれている. ステーターの各極はローターと同様に歯車のような歯の形状をしており,歯は各極に 7.2°間隔で 4 つず つ並んでいる.

5相ステッピングモーターの動作原理を図 A.2 に示す.ステーターのうち,ある向かい合う一対の磁 極に電流を流し S 極に磁化すると,ローター1の N 極の歯がステーターの歯に引き寄せられる.このと き,ステーターの隣の磁極の歯とローター2の S 極の歯は 0.72° ずれるように配置されている.この状 態からステーターの隣の磁極対の歯を N 極に磁化すると,ローター2の S 極の歯がステーターに引き寄 せられるので,ローターは 0.72° だけ回転することになる.この操作を繰り返すことによって,0.72° ず つ回転を制御することができる.この操作のたびに回転する角度を基本ステップ角という.

ステーターにおいて電流を流す磁極を隣り合う磁極に変える際に,一度に完全に変更してしまうとこ の変更のたびに,特に低速で運転する場合ローターは各停止位置ですぐ止まることができずその周辺で 減衰振動を起こしてしまい,ぎこちない回転になってしまう.そこで隣り合う磁極に流す電流の割合を 徐々に変えていくことにより,ローターは2つの磁極から受ける力が釣り合う位置が停止位置となるの で,基本ステップ角より小さな角度での運転が可能となり,より滑らかな回転となる.

なお,今回使用した5相ステッピングモーターは分解能が基本ステップ角0.72°の半分の0.36°となっている.これは隣り合う磁極に等しい電流を流したときの回転角に相当する.



図 A.1 5相ステッピングモーターの構造^[42]. 左図は回転軸に平行な面での断面図,右図 は回転軸に垂直な面での断面図. 図中A相, B相, C相, D相, E相はステーター の磁極を表し,向かい合う磁極と対をなす.



図 A.2 5相ステッピングモーターの動作原理^[42].ステーターの磁極 A 相が S 極に磁化さ れているとき,ローター1の N 極の歯と引き寄せ合う(左).次に,隣り合う磁極 B 相を N 極に磁化すると,ローター2の S 極の歯と引き寄せ合い,ローターは 0.72° だけ回転する.